(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51)	int.	CI.
B41J	J 2/00	

(11) 咨계번호 목2003-0035892

(43) 공개일자

2009년05월09일

(21) 출원번호 (22) 출원일자	10-2002-0061971 2002년 10월 11일
(30) 우선권주장 (71) 출원인	JP-P-2001-00324031 2001년10월22일 일본(JP) 세이코 앱슨 기부시키가미샤
(72) 발명자	일본 도쿄도 신주쿠구 나시신주쿠 2초매 4-1 나카무라신이치
	일본국나가노켄스와서오와3-3-5세이코엡슨가부사키가이샤내
	OBICIENION
(74) 대리인	일본국나가노켄스와시오와3-3-5세이코앱손가부시키가이샤내 문두현, 문기상

(54) 액자 방을 돈을 하드, 그 와이용 방법, 이것을 구비한전자 키기, 약정 표시 장치의 제조 방법, 유기 EL장치의 제조 방법, 전기 양동 표시 장치의 제조 방법, PD P장치의 제조 방법, 전기 양동 표시 장치의 제조 방법, 클러 필터의 제조 방법, 유기 EL의 제조 방법, 스페이저형성 방법, 금속 매신 형성 방법, 레즈 형성 방법

30

본 발명은, 와이핑 부재에 걸려는 것이나 막하는 것을 유효하게 방지할 수 있는 액체 방을 토출 해도, 그 와이핑 방법 및 이것을 구비한 전자 기기를 제공하는 것을 그 과제로 한다.

액체 도입부(45)와, 액체 도입부(45)에 나란히 들어서 있는 펌프부(48)와, 펌프부(48)에 검쳐 설치되고 노을 포트(63)가 형성된 노를 형성 클래데트(49)를 구내하고, 상기 노을 형성 클래메트(49)는 액체 방을 토콜 축으로부터 보아 거의 사각형으로 형성되고, 노를 형성 플레미트(49)의 책어도 긴 변 방향을 따른 축면부의 적어도 한쪽에는 수지(62)가 불당되어 있다.

THE

57

4201

조립 장치, 묘화 장치, 조립 지그, 얼라인먼트 마스크, 해드 유닛

BAN

丘巴의 乙巳香 설명

- 도 1은 실시형태에 따른 헤드 유닛의 평면도.
- 도 2는 실시형태에 따른 해도 유닛의 청면도.
- 도 3은 실시형태에 따른 해드 유닛의 속면도.
- 도 4는 실시형태의 기준 핀의 구조도.
- 도 5는 실시형태의 액체 방을 토출 헤드 주위의 단면도.
- 도 6은 실시형태의 액체 방을 토출 체드를 모식적으로 나타낸 사시도.
- 도 7은 실시형태의 액체 방을 토출 해드의 확대 단면도.
- 도 8은 실시형태의 해드 유지 부자의 구조도.
- 도 9는 실시형태의 조립 지그룹 사용한 해드 유닛의 조립 방법을 나타내는 확대 사시도.
- 도 10은 실시형태의 조립 지그의 구조도.
- 도 가운 실시형태의 조립 자고를 사용한 해드 유닛의 조립 방법을 나타내는 평면도.
- 도 12는 실시형태의 조립 자그를 사용한 헤드 유닛의 조립 방법을 나타내는 정면도,

- 도 13은 실시형태의 묘화(描趣) 장치의 모식도.
- 도 14는 실시형태의 묘화 장치에서의 메인 캐리지의 사시도.
- 도 15는 실시형태의 묘화 장치에서의 메인 캐리지의 평면도.
- 도 16은 헤드 유닛의 세트 방법을 나타내는 설명도.
- 도 17은 실시형태의 묘화 장치에서의 와이핑 장치의 모식도.
- 도 18은 실시형태의 얼리인먼트 마스크에서의 마스터 플레이트의 구조도.
- 도 19는 실시형태의 얼리인먼트 마스크의 평면도.
- 도 20은 실시형태의 얼리언먼트 마스크의 정면도.
- 도 21은 실시형태의 조립 장치의 앞면 축으로부터 본 전체 사시도,
- 도 22는 실시형태의 조립 장치의 뒷면 촉으로부터 본 전체 사시도.
- 도 23은 실시형태의 조립 장치의 전체 평면도.
- 도 24는 실시형태의 조립 장치의 전체 정면도.
- 도 25는 실시형태의 조립 장치의 왼쪽으로부터 본 전체 촉면도.
- 도 26은 실시형태의 유닛 이동 장치에서의 X·Y데이블 주위의 사시도.
- 도 27은 실시형태의 유닛 이동 장치에서의 제트 테미블의 구조도.
- 도 28은 실시형태의 유닛 이동 장치에서의 Ə테이블의 평면도.
- 도 20는 실시형태의 유닛 이동 장치에서의 6대이불의 재단 측면도.
- 도 30은 실시형태의 유닛 이동 장치에서의 호테이블의 정면도,
- 도 되은 잘시형태의 유닛 이동 장치에서의 X · Y데이를 주위의 평면도.
- 도 32는 실시형태의 유닛 이용 장치께서의 X·V테이를 주위의 청면도.
- 도 33은 실시형태의 해도 보정 장치에서의 보정용 * * Y테이블 주위의 사시도.
- 도 34는 실시형태의 해도 보정 장치에서의 보정용 X. VIII이를 주위의 평면도.
- 도 25는 실시할테의 해도 보정 장치에서의 보정용 X. VEIDI를 주위의 정면도.
- 도 36은 실시형태의 해도 보장 장치에서의 보쟁용 X·YEI이를 주워의 촉면도,
- 도 37은 실시형태의 해도 보정 장치에서의 암 유닛의 사시도,
- 도 38은 실시형태의 해도 보정 장치에서의 암 유닛의 정면도.
- 도 39는 실시형태의 헤드 보정 장치에서의 암 유닛의 총면도.
- 도 40은 암 유닛의 결합 암의 단면도.
- 도 41은 실시형태의 안격 장치의 사시도.
- 도 42는 실시형태의 인식 장치의 평면도.
- 도 43은 실시형태의 인식 장치의 정면도.
- 도 44는 실시형태의 인식 장치의 측면도.
- 도 45는 실시형태의 임시 교정 장치의 전체 사시도.
- 도 46은 실시형태의 임시 고정 장치의 평면도.
- 도 47은 실시형태의 임시 고정 장치의 정면도.
- 도 48은 실시형태의 임시 고정 잠치의 촉면도,
- 도 49는 접착제 도포 장치의 사시도.
- 도 50은 실시형태에 따른 제어 장치의 불록도.
- 도 되은 실시형태의 퀄러 필터의 제조 방법에 의해 제조되는 멀러 필터의 부분 확대로,
- 도 52는 실시형태의 컬러 필터의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 제조 공정 단면도,
- 도 53은 실시형태의 릴러 필터의 제조 방법에 의해 재조되는 액정 표시 장치의 단면도.
- 도 54는 실시형태의 유기 타의 제조 방법에 의해 제조되는 표시 장치의 회로도,
- 도 55는 표시 장치의 화소 영역의 평면 구조를 나타내는 확대 평면도.
- 도 56은 제 1 실시형태의 유가 요의 제조 방법을 모식적으로 LIE대는 제조 공청 (1)의 단면도.
- 도 57은 제 1 실시형태의 유기 단의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 제조 공정 (2)의 단면도.

- 도 58은 제 1 실시형태의 유기 티의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 제조 공정 (3)의 단면도.
- 도 59는 제 1 실시형태의 변형에에 따른 유기 묘의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 단면도.
- 도 60은 제 2 실시형태의 유기 타의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 평면도 및 단면도.
- 도 61은 제 3 실시형태의 유기 단의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 단면도.
- 도 62는 제 4 실시형태의 유기 타의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 단면도.
- 도 63은 제 5 실시형태의 유기 단의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 단면도.
- 도 64는 제 6 실시형태의 유기 묘의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 단면도.
- 도 55는 제 8 실시형태의 유기 단의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 단면도.
- 도 66은 제 8 실시형태의 변형에에 따른 유기 타의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 단면도.
- 도 57은 실시형태의 묘화 장치에서의 캐리지의 인식 동작을 나타내는 모식도.
- * 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
- A: 조립 장치
- B : 묘화(描建) 장치
- C : 조립 지그
- D : 얼라인만트 마스크
- 1: 헤드 유닛
- 2: 州리지
- 3 역체 방울 토출 헤드
- 4: 헤드 유지 부재
- 1) 본체 플레이트
- 12 : 기준 편
- 13: 지지 学재
- 14 : 핸틉
- 45 : 배관 접속 어셈블리
- 16 : 배선 접속 대셈블리
- 17 : 배관 접속 부재
- 25 : 巴 본체
- 26 : 기준 미크(작은 구멍)
- 29a : 선단면
- 32 : 핸들 본체
- 34 : 대경부(大徑部)
- 45 : 액체 도입부
- 48 : 펌프부
- 48a : 토출촉 단면
- 49 : 노즐 형성 플레이트
- 50 : 헤드 본제
- 52 : 노출 형성면
- 53: 上春 열
- 57 : 토출 노출
- 57a : 토출 노출(최외단(最外端))
- 61 : 日皇
- 62 : 수지
- 65 : 노즐 기준 마크
- 76 : 결합 구멍
- 77 : 접착제 주입 구멍

- 78 : 접착 부위
- 81 : 지그 본체
- 82 : 장착 핀
- 84 : 세로 변부(送路)
- 85 : 기로 변부
- 86 : 위치 결정부
- 101 : 헤드 이동부
- 105 : 유닛 도입부
- 106 : 임시 배치대
- 106a : 임시 배치 앵글
- 108 : 와이핑 장치
- 113 : Y데이블
- 116 : XEIOI를
- 121 : 베이스 플레이트
- 123 : 스톰퍼 플레이트
- 124 : 사각형 개구
- 131 : 와이핑 씨트
- 132 : 와이핑 유닛
- 133 의동 기구
- 137 : 와이핑 롤러
- 139 : 세정액 공급 헤드
- 161 : 마스터 플레이트
- 161a : 마크 형성면
- 162 : 플레이트 홈데
- 164 : 헤드 기준 미크
- 165 : 캐리지 기준 미크.
- 171 : 지지 巴
- 211 : 유닛 미동 장치
- 212 : 헤드 보정 장치
- 213 : 임시 고정 잠치
- 214 : 인식 장치
- 215 : 제어 장치
- 231 : 세트 테이블
- 232 : e테이블
- 233 : X VHOI量
- 271 : X촉 테이블
- 272 : Y축 테이블
- 302 : 보점용 X YEIO1를
- 303 : 보정용 승테이블
- 304 : 암 유닛
- 331 : 결합 암
- 333 : 암 승강 장치
- 343 : 결합 핀
- 344 : 핀 홀더
- 345 : 코일 스프링

347 : 테이퍼부

352 : 카메라 위치 조절 유닛

353 : 인식 카메라

359 : 마이크로 스테이지

373 : 에머 테이블

374 : 접착제 도포 장치

377 : Y 에이 테이블

378 : 서브 Y 에어 테이블

380 : 7축 에어 테이블

384 : 디스펜서 유닛

387 : 접착제 주입 노플

402 : 입력부

403 : 구동부

404 : 검출부

405 : 제머부

411 : CPU

412 : ROM

413 : BAM

414 P-CON

416 : EIOIDI

500 : 컬러 필터

511 : 기판

512 : 화소(필터 소자)

513 : HH2IOI(barrier)

514 : 자광층

515 : 백총

516 : 잉크총

521 : 착색종

522 : 오버코트층

523 : 전극총

611 : 표시 장치(유기 EL)

621: 표시 기판

641 : 발광 소자(정공 주입총)

642 : 회소 전국

652 : 반사 전국

발명의 상세된 설명

#84 4×1

里罗问 今时七 기金色的 및 그 토어의 含西기金

본 발명은 임크젯 헤드로 대표되는 액체 방을 토출 헤드, 그 오이핑(wiping) 방법 및 이것을 구비한 전자 기가, 및 상기 액체 방을 토출 헤드를 사용한 액정 표시 장치의 제조 방법, 유기 단 장치의 제조 방법, 전자 방울 장치의 제조 방법, PIP 장치의 제조 방법, 전기 양동 표시 장치의 제조 방법, 열러 필터의 제 조 방법, 유기 묘의 제조 방법, 스페이서 형성 방법, 근속 배선 형성 방법, 렌즈 형성 방법, 레지스트 형 성 방법 및 광확산체 형성 방법에 관한 것이다.

증래의 프린터 등에 사용되는 잉크첫 헤도(액체 방을 토홀 헤드)에서는, 잉크 방울의 토출에 따라, 실이 나오는 것처럼 토출한 잉크가 잉크 노출의 주위에 부탁되는 일이 있고, 잉크 방출이 구부라자는 것이나 토출 불량의 원인으로 된다. 이 때문에, 욕히 점쟁이 높은 잉크를 사용하는 잉크첫 헤드에서는, 그 노출

형성면을 정기적으로 와이핑(wiping)하도록 하고 있다.

영크쨋 헤드는, 잉크 햄버와 피애조(piezo) 소자 등읍 조합한 펌프부와, 펌프부의 액체 방을 토출면에 겹 쳐지도록 집착한 스테인리스제의 노출 형성 클레이트를 갖고 있고, 이 노출 형성 플레이트에 다수의 노출 (노즐얼)마 형성되어 있다. 따라서, 와이핑으로는 이 노출 형성 클레이트의 표면에 대해 행해진다.

와이공은 통상 고무제의 와이퍼 클레이드(wiper blade)를 사용하고, 이것을 노출 형성면에 눌러 당게 한상태에서, 노출 형성면의 긴 변 방향의 단으로부터 단까지 상대적으로 미동시키고, 이것에 부탁되어 있는 잉크를 노출 형성면으로부터 와이핑하도록 하고 있다.

蓝色的 OPE TO THE JOSE AND

그런데, 액체 방을 토출 해도는, 그 노즐얼로부터 미소한 액체 방울을 정말하게 또한 선택적으로 토출할 수 있기 때문에, 액정 표시 장치나 유기 단 표시 장치 등의 컬러 필터의 제조에 응용 기능한 동시에, 각 중의 전차 디바이스나 광 디바이스 등의 제조 장치로의 응용도 기대되고 있다.

이와 같은 응용 기술을 고려하면, 잉크와 같은 비교적 점도가 낮은 액체는 처음부터, 수지액과 같은 점도 가 높은 액체도, 토출 대상으로 할 필요가 생긴다. 이 때문에, 와이핑으로서도, 고점도의 액체를 와이핑 해야 하는 와이핑 블레이드 대신에, 용제를 합첩시킨 형겊 통출 사용하며, 강하게 불러 불며 플레나는 것 이 요구된다.

이러한 경우에, 증래의 잉크젯 헤드(액체 방울 토출 헤드)를 그 상태로 사용하면, 헤드 자체의 태구성이 문제로 될 뿐만 아니라, 와이핑을 할 때에, 노출 형성 플레이트(실제로는, 펌프부의 압력 행버를 구성하 는 실리콘 캐버티(silicon cavity)를 포함하는 조립체)의 단이 와이핑용의 헝겊 등에 걸리는 문제가 생긴 다.

문 발명은 악이랑 부재에 걸리는 것이나 막히는 것을 유효하게 방지할 수 있는 액체 방을 토출해도, 그 악이필 방법 및 기ズ을 구비한 전자 기기, 및 상기 액체 방을 토출 해드를 사용한 액정 표시 장치의 제조 방법: 유기 EL 장치의 제조 방법, 전자 방출 장치의 제조 방법, 이마 장치의 제조 방법, 전기 영등 표시 장치의 제조 방법, 멀러 필터의 제조 방법, 유기 EL의 제조 방법, 스페이서 헌성 방법, 금속 매견 형성 방법, 렌즈 형성 방법, 레지즈트 형성 방법 및 광확산체 형성 방법을 제공하는 것을 그 과제로 하고 있다.

발명의 구성 및 곡용

본 발명의 액체 방송 토용 체도는 액체 도입부와, 액체 도입부에 나라해 들어서 있는 펌프부와, 펌프부에 검쳐 설치되고 노을 포트가 형성된 노중 형성 플레이트를 구비한 액체 방을 토출 해드로서, 노출 형성 출 레이트는 액체 방송 토송 속으로부터 보아 거의 사각함으로 형성되고, 노출 형성 플레이트의 적어도 건 변 방향을 따른 축면부의 적어도 한쪽에는 수지가 울딩(molding)되어 있는 것을 특징으로 한다.

이 구성에 의하면, 노를 형성 출레이트의 적어도 간 변 방향을 따른 측면부의 적어도 한축이 수저에 의해 물딩되어 있기 때문에, 액체 방을 토출 헤드를 와이집할 때에, 이것에 사용하는 와어퍼 플레이드의 미모 나 와이징용의 험료 등의 와이핑 도구가 걸라는 것을 유효하게 방지할 수 있다.

다음이, 액체 방울 토출 해도로서는, 전입 소자에 전입을 인가하고 그 변형을 이용하여 액체 방울을 토출 하는 방식이나, 하더에 약해 액체 방울을 순시에 가열하고 그 증발(체적 평창)을 이용하여 액체 방울을 토출하는 방식 등이 있으나, 어느 것이라도 좋다.

미 경우, 노출 행성 즐레이트는 그 간 변 방향을 따른 측면부의 단부가 펌프부의 내측에 형성되고, 수지는 펌프부의 건 변 방향을 따른 주면부와 노를 행성 플레이트의 긴 변 방향을 따른 측면부와의 사이에 형성되는 단부(終史)에 플립되어 있는 것이 바람직하다.

이 구경에 의하면, 수지가 캠프부의 간 번 방향을 따른 주연부와 노출 형성 플레이트의 간 변 방향을 따른 추면부에 걸쳐 몰당되기 때문에, 출당 수지의 부착 강도가 증가하고, 박리 등을 유효하게 방지할 수 있다.

이를 경우. 수지는 노름 형성 플레이트의 표면으로부터 약간 홈홀하도록 클립되어 있는 것이 내림적하다.

이 구성에 의하면, 와이핑함 때의 와이핑음의 형겊 등이 걸리는 것을 한흥 더 유효하게 방지할 수 있다. 또한, 액체 방을 토출 해도의 조립 작업 등에 있어서 이것을 단독으로 취급하는 경우에, 물당 수지를 노 줄(노출일)을 보호하는 프로텍터로서 기능하게 할 수 있다.

이 경우, 노물 형성 플레이트는 액체 방을 토출 후에 와이핑 도구에 의해 와이핑 처리되고, 노출 형성 출 레이트의 간 변 방향을 따른 속면부 중의 최초에 와이핑 도구와 접하는 속의 속면부에 수지가 불당되어 있는 것이 바람작하다

이 구성에 의하면, 노들 형성 즐레이트 중, 와이핑 또구와 최초로 접하는 부분이 걸리기 쉬우므로, 그 분 분에서의 걸림을 돌당에 의해 대면에 막는 액체 방을 토를 해도를 제공할 수 있다.

이 경우, 노출 형성 출레이트의 긴 변 방향을 따른 양측면부에 수지가 불당되어 있는 것이 내람직하다.

이 구성에 의하면, 와이핑 도구가 노를 형성 물레이트와의 집혹을 끝내는 부분에서도 물당이 되어 있으므로, 노를 형성 물레이트의 간 현 방향의 양속 변에서 걸림을 미면에 위는 액체 방을 토출 취드를 제공할 수 있다.

본 발명의 다른 액체 방을 도출 해도는 액체 도입부와, 액체 도입부에 나란히 늘어서 있는 펌프북와, 펌 프북에 검계 설치되고 눈을 포트가 형성된 눈을 형성 클레이트를 구비한 액체 방을 도출 해도로서, 노음 형성 즐레이트는 액체 방을 토음 측으로부터 보아 거의 사각형으로 형성되고, 노을 형성 플레이트의 취머 도 긴 변 방향을 따른 촉면부의 적대도 한쪽에는 모따기(beveling)되어 있는 것을 특징으로 한다.

이 구성에 의하면, 노뜰 형성 플레이트의 긴 변 방향을 따른 주연부의 적어도 한쪽은 모따기되어 있기 때 문에, 액체 방을 토출 헤드를 와이공할 때, 이것에 사용하는 와이핑 블레이드의 미모나 와이핑용의 형료 등의 와이핑 도구가 걸리는 것을 유효하게 방지할 수 있다.

이 경우, 노돌 형성 클레이트는 액체 방을 토출 후에 와이핑 도구에 의해 와이핑 처리되고, 노플 형성 플레이트의 긴 변 방향을 따른 주면부 중의 최초로 와이핑 도구와 접하는 혹의 주연부가 모따기되어 있는 것이 바람직하다.

이 구성에 의하면, 노플 형성 플레이트 중, 와이핑 도구와 최초로 접하는 부분이 걸리기 쉬우므로, 그 부 분에서의 걸림을 몰딩에 의해 미면에 막는 액체 방출 토출 해드를 제공할 수 있다.

이 경우, 노출 형성 플레이트의 간 변 방향을 따른 양주면부가 모따기되어 있는 것이 바람작하다.

이 구성에 의하면, 와이핑 도구가 노즐 형성 플레이트와의 접촉을 끝내는 부분에서도 돌담이 되어 있으므로, 노들 형성 플레이트의 긴 변 방향의 양촉 변에서 걸림을 미연에 막는 액체 토춈 헤드를 제공할 수 있다.

이를 경우, 노출 형성 플레이트는 펌프부의 압력 챔버를 구성하는 캐버티를 포함하여 구성되어 있는 것이 바람직하다.

이 구성에 의하면, 노졸 형성 불레이트를 캐버티와 함께 참포부 축에 접합하는 조립 형태의 액체 방을 토 함 체트의 경우, 캐버티를 포함하여 수지 물딩을 행하는 것이 합리적이다.

본 발명의 액체 방을 통출 헤드의 와이핑 방법은, 상기한 본 발명의 액체 방을 통출 헤드의 와이핑 방법 으로서, 노출 형성 즐레이트의 표면에 와이핑 시트를 접촉시키고, 와이징 시트를 액체 방을 통출 헤드가 액체 방을 통출 대성물에 대해 상대적으로 주시되는 방향에 상대적으로 이동시켜, 노출 형성 클레이트의 표면을 와이핑하는 것을 특징으로 한다.

이 구성에 의하면, 와이끌 시트의 표면 전역에서 노출 형성 플레이트를 와이용하게 되고, 와이핑 시트를 효율적으로 사용할 수 있다.

본 발명의 전자 기기는 삼기한 본 발명의 액체 방을 토출 해드와, 액체 방을 투출 해드의 노출 형성 플레 이트의 표면을 외이공하는 와이퍼 수단을 구비한 것을 특징으로 한다.

다욱이, 여기서 말하는 전자 기가로는, 프린터를 비롯한 액체 방을 토출 해드(영크첫 해도)을 탑재한 각 중의 전자 기가는 처음부터, 액체 방을 토출 해드가 적용 가능한 예를 들면 액정, 유기 비, 전자 방출 (FED): POP, 전기 영통(E 양크) 등의 표시 장치의 부품 제조 장치 외에, 각종의 전자 다바이스나 왕 다바 이스 등의 제조 장치가 포함된다. 즉, 미 전자 기기는 액체 방을 토출 해드에 의해 액체나 미소한 캡슐 등을 돗토 형상으로 토출하는 것이 요구되는 각종의 장치를 의미하고 있다.

이 구성에 익하면, 외이대 수단에 의해, 액체 방을 토을 헤드의 노을 형성 출범이트의 표면을 적합하게 와이핑할 수 있기 때문에, 특히 점성이 높은 토찰 대상액을 사용한 경우에도, 액체 방을의 구부러짐이나 물을 불량을 유효하게 방지할 수 있다.

이 경우, 와이퍼 수단은 노혈 형성 클레이트의 표면에 접촉하여 이것을 와이끌하는 와이용 시트와, 와이 핑 시트를 감아 장치한 와이핑 클러와, 액체 방을 토출 헤드와 와이필 통검을 와이핑 방향으로 상대적으로 마동시키는 마동 수단을 갖고 있는 것이 바람직하다.

이 구성에 익하면, 노출 형성 플레이트의 표면에 부족한 토출 대상액을, 산속하고 효율적으로 외이편할 수 있다. 더욱이, 악이팅 서트에 용제를 항점시켜 두는 것이 보다 비탈적하다.

· 미. 경우, 미동 수단에 의한 액체 방울 토출 헤드의 상대적인 이동의 방향이, 액체 방울 토출 헤드가 액체 방울 토출 대상물에 대해 상대적으로 주시되는 방향인 것이 바람직하다.

이 구성에 의하면, 와이필 시트의 표면 전역에서 노출 형상 흘러이트를 와이용하게 되고, 와이핑 시트를 효율적으로 사용할 수 있다.

이 경우, 외이핑 콜러는 유현재(柔軟材)로 구성되어 있는 것이 바람직하다.

이 구성에 의하면, 액체 방을 토를 헤드를 와이용 시트에 대해, 충분히 눌러 붙여 와이핑 등작을 행하도 목 할 수 있고, 토출 대상액을 확실하게 와이핑할 수 있다.

이를 경우, 와이핑 톨러는 와이핑 방향의 상대적 이동에 대해, 역방향으로 회전하는 것이 비란적하다.

이 구성에 의하면, 액계 방을 토출 해도와 와이핑 시트 사이에서, 충분한 마침력을 갖게 와이핑 동작을 행할 수 있고, 토출 대상액을 신속하고 확실하게 와이핑할 수 있다.

본 발명의 액쟁 표시 장치의 제조 방법은, 상기한 본 발명의 액체 방을 토출 헤드를 복수 사용하여, 열려 필터의 기판 상에 단수의 필터 소자를 형성하는 액정 표시 장치의 제조 방법으로서, 복수의 액체 방을 토 출 헤드에 각 색의 필터 재료를 도입하고, 복수의 액체 방을 토줄 헤드를 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 필터 재료를 선택적으로 토출하면 다수의 필터 소재를 형성하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 '유기 다. '경치의 제조 방법은, 상기한 본 발명의 액체 방을 토출 해드를 복수 사용하여...'기판 상의 다수의 화소 곡절에 각각 다. 발광충을 형성하는 유기 단 장치의 제조 방법으로서, 복수의 액체 방을 토출 해드를 기관에 대해 상대적으로 주사하고, 발광 재료를 선택적으로 토출하여 다수의 다. 발광충을 형성하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 전자 방을 장치의 제조 방법은, 상기한 본 발명의 액체 방을 도출 해도를 복수 사용하여, 전국 상에 다수의 형광체를 형성하는 전자 방을 장치의 제조 방법으로서, 복수의 액체 방을 도출 해도에 각 색 의 형광 재료를 도입하고, 복수의 액체 방울 토숍 헤드룹 전국에 대해 상대적으로 주시하고, 형광 재료를 선택적으로 토출하며 다수의 형광체를 형성하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 PDP 장치의 제조 방법은, 상기한 본 발명의 액체 방을 토출 헤드를 복수 사용하여, 배면 기판 상의 다수의 오목부에 각각 형광제를 형성하는 PDP 장치의 제조 방법으로서, 복수의 액체 방을 토출 헤드 에, 각 색의 형광 재료를 도입하고, 복수의 액체 방을 토출 헤드를 배면 기관에 대해 상대적으로 주시하고, 형광 재료를 선택적으로 토출하여 다수의 형광체를 형성하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 전기 영동 표시 장치의 제조 방법은, 상기한 본 발명의 액체 방을 토출 헤드를 복수 사용하여, 전국 상의 다수의 오목부에 영동체를 형성하는 전기 영동 표시 장치의 제조 방법으로서, 복수의 액체 방 물 헤드에 각 색의 영동체 재료를 도입하고, 복수의 액체 방을 토출 헤드를 전국에 대해 상대적으로 주사 하고, 영동체 재료를 선택적으로 토출하여 다수의 영동체를 형성하는 것을 특징으로 한다.

미와 같미, 상기 액체 방을 토출 헤드를 액정 표시 장치의 제조 방법, 유기 且(Electronic Luminescence) 장치의 제조 방법, 진자 방협 장치의 제조 방법, PDP(Plasma Display Panel) 장치의 제조 방법 및 진기 영등 표시 장치의 제조 방법에 적용하는 첫에 의해, 각 장치에 요구되는 필터 제료나 발광 제료 등을 이 정적으로 공급할 수 있다. 더욱미, 액체 방을 토출 헤드의 주사는 일반적으로는 주주사(主主者) 및 부주 사(副走者)로 미루머지나, 소위 1만인을 단일의 액체 방을 토출 헤드로 구성하는 경우에는, 부쪽사만으로 미루어진다. 또한, 전자 방출 장치에서는 소위 FED(Field Emission Display) 장치를 포함하는 개념이다.

본 발명의 컬러 필터의 제조 방법은, 상기한 본 발명의 액체 방을 돈을 해드를 복수 사용하여, 기판 상에 다수의 필터 소자를 배열하여 이루어지는 컬러 필터를 제조하는 컬러 필터의 제조 방법으로서, 복수의 액 체 방을 돈을 해도에 각 색의 필터 재료를 도입하고, 복수의 액체 방을 돈을 해드를 기판에 대해 상대적 으로 주시하고, 필터 재료를 선택적으로 토출하여 다수의 필터 소자를 형성하는 것을 특징으로 한다.

이 경우, 다수의 필터 소자는 기판 상에 설치된 볼록 형상의 뻥크(격벽이라고도 함)에 의해 형성한 오목 부에 수용되어 있고, 골티 소자를 형성하기 전에, 복수의 액체 방을 토홀 해드에 뱅크 재료를 도입하고, 복수의 액체 방을 토홀 헤드를 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 뻥크 재료를 선택적으로 토홀하여 뱅크 를 형성하는 것이 내림직하다.

또한 이 경우, 다수의 필터 소자 및 뱅크를 피복하는 오버코트막이 형성되며 있고, 필터 소자를 형성한 후에, 복수의 액체 방을 토출 헤드에 투환성의 코팅 재료를 도입하고, 피복한 액체 방을 토출 헤드를 가 판에 대해 상태적으로 주시하고, 코팅 재료를 선택적으로 토출하여 오버코트막을 형성하는 것이 비롭지하

본 발명의 유기 단의 제조 방법은, 상기한 분 발명의 액체 방을 토출 해도를 복수 사용하고 단, 발광충을 포함하는 다수의 복수의 화소 픽셀을 기판 상에 배압하여 미루머지는 유기 단의 제조 방법으로서, 복수의 액체 방을 토출 헤드에 각 색의 발광 재료를 도입하고, 복수의 액체 방을 토출 헤드를 기판에 대해 상대 적으로 주사하고, 발광 재료를 선택적으로 토출하여 다수의 단 발광총을 형성하는 것을 특징으로 한다.

미 경우, 다수의 표 발광총은 기판 상에 설치된 볼록 형상의 뻥크(격병이라고도 함)에 의해 형성한 오루 부에 수용되어 있고, E 발광총을 형성하기 전에, 복수의 액체 방을 토출 해드에 뱅크 제료를 도입하고, 복수의 액체 방을 토출 해드를 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 뱅크 제료를 선택적으로 토출하다 뱅크 를 형성하는 것이 바람직하다

또한 이 경우, 다수의 단 발광층과 기판 사이에는, 단 발광층에 대용하여 다수의 회소 전국이 형성되어 있고, 뱅크를 행성하기 전에, 복수의 액체 방흥 토출 해드에 액상 전국 재료를 도입하고, 복수의 액체 방 을 토뿔 해드를 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 액상 전국 재료를 선택적으로 토출하여 다수의 회소 전국을 형성하는 것이 바람칙하다.

또한 미 경우, 다수의 EL 빌광총 및 뱅크를 모도록 대한 전국이 형성되어 있고, EL 빌광총을 형성한 후에, 목수의 액체 방을 토을 헤드에 액상 전국 재료를 도입하고, 복수의 액체 방을 토을 헤드를 기판에 대하 상대적으로 주사하고, 액상 전국 재료를 선택적으로 토출하여 대한 전국을 형성하는 것이 버림자하다.

본 발명의 스페이저 형성 방법은, 상기한 본 발명의 액체 방울 토출 헤드를 복수 사용하며, 2개의 기판 사이에 대소한 젤 건(cell sap)를 구성하도록 다수의 입자 형상의 스페이서를 협성하는 스페이서 형성 방 법으로서, 복수의 액체 방울 토출 헤드에 스페이서를 구성하는 입자 재료를 논입하고, 복수의 액체 방울 토출 헤드를 적여도 한쪽의 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 입자 재료를 선택적으로 토출하여 기판 상 에 스페이서를 형성하는 것을 통장으로 한다.

본 발명의 금속 배선 형성 방법은, 상기한 본 발명의 액체 방을 토출 헤드를 복수 사용하며, 기판 상에 금속 배선을 형성하는 금속 배선 형성 방법으로서, 복수의 액체 방을 토출 헤드에 액상 금속 재료를 도입 하고, 복수의 액체 방을 토출 헤드를 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 액상 금속 재료를 전략적으로 토 출하며 금속 배선을 형성하는 것을 복장으로 한다.

본 발명의 렌즈 형성 방법은, 상기한 본 발명의 토출 헤드를 복수 사용하여, 기판 성에 다수의 마이크로 렌즈를 형성하는 렌즈 형성 방법으로서, 목수의 액체 방을 토출 헤드에 렌즈 재료를 도입하고, 목수의 액 체 방을 토출 헤드를 기관에 대해 성대적으로 주시하고, 렌즈 재료를 선택적으로 토출하며 다수의 미이크 로 렌즈를 형성하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 레지스트 형성 방법은, 상기한 본 발명의 액체 방을 토출 해드를 복수 사용하며, 가판 상에 임 의 형상의 레지스트를 형성하는 레지스트 형성 방법으로서, 복수의 액체 방을 토출 해드에 레지스트 재료 물 도입하고, 복수의 액체 방을 토출 해드를 가판에 대해 상대적으로 주시하고, 레지스트 재료를 선택적 으로 토출하여 레지스트를 형성하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 광학산체 형성 방법은, 상기한 본 발명의 액체 방을 토출 헤드를 복수 사용하며, 기판 상에 다 수의 광확산체를 형성하는 광확산체 형성 방법으로서, 복수의 액체 방을 토출 해드에 광확산체 재료를 도 입하고, 복수의 액체 방을 토출 해드롭 기판에 대해 상대적으로 주사하고, 광확산체를 선택적으로 토출하며 다수의 광확산체를 형성하는 것을 특징으로 한다.

이와 같이, 상기 액체 방을 토출 해드를 걸러 필터의 제조 방법, 유기 묘의 제조 방법, 스페이서 형성 방법, 금속 배선 형성 방법, 렌즈 형성 방법, 레지스트 형성 방법 및 광확신체 형성 방법에 적용하는 것에 의해, 각 전자 디바이스나 각 광 디바이스에 요구되는 필터 재료나 밥광 재료 등을 인정적으로 공급할 수있다. 더욱이, 상기 '뱅크」만 많은 독면이 경사면이든지 수직면이든지 등에 관계없이, 물출 형상의 측력을 갖는 격벽 및 리브(rib) 등을 포함하는 개념이다. 즉, '뱅크」란 기판으로부터 보아 상대적으로 돌목하게 되는 부분을 의미한다.

이하, 청부도면을 참조하며, 본 발명의 실시형태에 대해서 설명한다. 잉크젓 프린터의 잉크첫 해드(액체 방을 토출 해드)는 미소한 잉크방울(액체 방을)을 도트 형상으로 양호한 정밀도메 의해 토출할 수 있기 때문에, 예를 끝머, 액체 방울(토출 대상액)로서 특수한 잉크 또는 김광성 수지 등을 사용합으로써, 각종 분품의 제조 분이에 대한 응용이 기대되고 있다. 또한, 이러한 응용 기술에서는, 점성미 높은 토출 대상액 등의 액체 방울 토출 헤드의 내구성에 큰 영향을 주는 것도 상정되고, 복수의 액체 방출 토출 헤드쿨 캐리지에 양호한 정밀도로 구성한 헤드 유닛을 수시로 공급할 수 있도록 하는 것이 필요하게 된다.

본 실시형태의 헤드 유닛의 조립 장치는, 예를 돌아, 액정 표시 장치 등의 불렀 디스클레이에 구성되는 릴러 필터의 제조 장치(이하.. '묘화 장치, 라고 함께 병설되고, 이것에 수시로 헤드 유닛을 공급할 수 있도록 하는 것이다. 이 묘화 장치에서는, 멀러 필터의 필터 소자에 R, B, E번 필터 재료를 액체 방울로 서 토출하는 복수의 액체 방울 토출 헤드를 구비하고 있으며, 헤드 유닛의 조립 장치는 이 복수의 액체 방울 토출 헤드를 캐리지에 양호한 정밀도로 구성하여 헤드 유닛을 조립하고, 미것을 묘화 장치에 적접하 공급할 수 있도록 한다.

이 경우의 헤트 유닛의 조립 순서는, 먼저, 각 액체 방을 통출 해드를 헤드 유지 부재에 위치 결정 상대 에서 각각 별도로 조립하고, 미것을 단임 캐리지에 임시 장착하며, 이머서 캐리지에 대하며 각 액체 방을 토출 헤드를 위치 결정한 후, 임시 고정하고, 마지막으로 본 고정하는 것이다. 그리고, 액체 방을 통을 헤드의 헤드 유지 부재에 대한 조립, 캐리지에 대한 임시 장착 및 본 고정은 외(淸)공정으로서 수작업에 의해 실행되는 한편, 캐리지에 복수의 액체 방을 토출 헤드를 위치 결정하며 입시 고정하는 작업은 실시 형태의 조립 장치에서 실행된다.

그래서, 본 실시형태에서는, 먼저, 이 조립 장치에서 취급하는 해드 유닛과, 그 구성요소인 액체 방을 토 출 해드, 해드 유지 부재 및 캐리지에 대해서 설명한다. 또한, 이 설명에 전후하여, 해드 유닛과 상기의 묘화 장치와의 관계, 지그를 사용한 액체 방을 토출 해드의 해드 유지 부재에 대한 조립 방법 및 해드 유닛의 위치 결정 기준으로 되는 얼리인먼트 마스크에 대해서 설명한다. 그 후, 해드 유닛의 조립 장치 에 대해서 상세하게 설명하기로 한다. 그런고, 마지막으로 이 해드 유닛을 이른바 불렀 티스플레이의 제 조 방법에 적용한 에에 대해서 설명한다.

조 방법에 적용한 예에 대해서 설명한다.

도.1. 도 2 및 도 3은 해도 유닛의 구조도이다. 삼기 도면에 나타낸 비약 같이, 해도 유닛(1)은 케리저(2)와, 케리저(2)에 탑재한 복수개(12개)의 액체 방을 로얄 해도(3)와, 각 액체 방을 토홀 해도(3)를 케리시(2)에 각각 별도로 부축하기 위한 복수개(12개)의 해도 유지 부자(4)를 구비하고 있다.)2개의 액체 방을 토彦 해도(3)는 6개씩 작무로 이분되고, 주주사 방향에 대하여 소중 각도 중시자에 배치되어 있다. 또한, 각 6개의 액체 방을 토출 해도(3)는 부주사 방향에 대하여 소중 각도 중시자에 배치되어 있다. 또한, 각 6개의 액체 방을 토출 해도(3)는 부주사 방향에 대하여 소중 각도 중시자에 배치되어 있다. 당한, 각 6개의 액체 방을 토출 해도(3)는 부주사 방향에 대하여 소중 역보 중독되도를 되어 있다. 즉. 심사회대의 하도 배열은, 캐리지(2) 위에서 동일 방향으로 경사자에 배치한 6개의 액체 방을 토출 해도(3)를 2열로서 한 것이며, 각 해도 열 사이에서 액체 방을 토출 해도(3)가 서로 해와 함께한 등 대기로 되어 있다. 다만, 이 배열 때리은 법례에며, 예를 들어, 각 해도 열에서의 입점하는 액체 방을 토출 해도(3)메리를 90°의 각도로 배치(일접 체트메리가 다시 가 형상)하거나, 각 해도 열 사에서의 액체 방을 토출 해도(3)에 약체 방을 토출 해도(3)의 전체 토출 노출(57)에 의한 모든가 부주사 방향에서 연속되는 것이 좋다. 또한, 각종 기판에 대하며 액체 방을 토출 해도(3)의 전체 토출 노출(57)에 의한 모든가 부주사 방향에서 연속되는 것이 좋다. 또한, 각종 기판에 대하며 액체 방을 토출 해도(3)을 전용 분증으로 함경은 액체 방을 토출 해도(3)를 구성할 수 있는 한. 이것을 단일 액체 방을 토출 해도(3)로 구성할 수도 있다. 즉, 액체 방울 토출 해도(3)로 가수 또는 열수, 배열 패턴은 임막이다.

캐리지(2)는 일부가 노치(motch)된 대략 사건형의 본체 클레미트(11)와, 본체 클레미트(11)의 긴 변 발항의 중간 위치에 설치한 좌우 한쌍의 기준 판(12, 12)과, 본체 클레미트(11)의 양 간 변 부분에 부탁한 좌우 한쌍의 지지 부자(13, 13)와, 각 지지 부자(13)의 단부에 설치한 좌우 한쌍의 현급(14, 14)을 갖고 있다. 좌우의 현급(14, 14)을 가지 부자(13)의 대체 함께 하는 유닛(1)을 상가의 묘화 장치(8)에 배치할 경우에, 헤드 유닛(1)을 갖고 있기 위한 부위로 된다. 또한 좌우의 지지 부자(13, 13)는 캐리지(2)을 조립 장치(A) 또는 묘화 장치(B)의 제트부에 고정할 때의 부위로 된다(모두 상세는 육술함).

또한, 캐리지(2)에는, 이분된 액체 방을 토출 해드 그룹(38)의 성축에 위치하여, 이를 액체 방을 토출 해 도(3)에 접축되는 좌우 한성의 배관 접축 여성불리(15, 15) 및 좌우 한생의 배선 접축 여성불리(16, 16) 가 설치되어 있다. 각 배관 접축 여성불리(15)는 묘화 장치(8)의 끌터 채로 공급제에 매관 접축되고, 마 찬기지로 각 배선 접속 여성불리(16)는 묘화 장치(8)의 제어계에 배선 접속되도록 되어 있다. 또한, 또 1은 한쪽(왼쪽)의 배관 접속 여성불리(15)를 생략하여 도시되어 있다.

문체 클레이트(11)는 스테인레스 등의 후판(厚板)으로 구성되고, 좌부에 각 6개의 액체 방흥 토舎 혜드 (3)을 부탁하기 위한 한생의 장착 개구(18, 18)가 형성되는 동시에, 작절한 위치에 중당을 경임하기 위한 목수의 배출 개구(19)가 형성되어 있다. 각 장착 개구(18)는 6개의 액체 방을 토출 헤드(3)를 부탁하는 개구 부위(18a)가 연속된 것이며, 6개의 액체 방을 토출 헤드(액체 방을 토출 헤드 그룹(33))(3)의 매월 에 따라, 그 축선이 본체 플레이트(11)의 축선에 대하여 약간 경시자 있다.

각 지지 부재(13)는 두꺼운 스테인레스판 등으로 구성되고, 이것을 고청하기 위한 2개의 고청 구멍(물리

어런스 홀)(21, 21) 및 2개의 볼트 구멍(22, 22)이 형성되는 동시에, 이돌 고정 구멍(21, 21) 및 볼트 구 멍(22, 22) 사이에 위치 결정용 편이 삽입되는 편 구멍(23)이 형성되어 있다. 상세한 것은 후술하나, 조 립 장치(4)에 헤드 유닛(1)을 세트함 때는, 편 구멍(23)을 이용하여 위치 결정되는 동시에 2개의 고정 구 멍(21, 21)를 이용하여 나사 고정되고, 마찬가지로 모화 장치(B)에 헤드 유닛(1)를 세트할 때는, 핀 구멍 (23)을 이용하여 위치 결정되는 동시에 2개의 볼트 구멍(22, 22)을 이용하여 나사 고정된다.

작우 한쌍의 기준 핀(12, 12)은, 화상 민식을 전제로 하여, 캐리지(2)을 X축, Y축 및 증축 방향으로 위치 결정(위치 인식)하기 위한 기준으로 되는 것이며, 본채 플레미트(11)의 뒷면에 훌濟되도록 부탁되어 있다. 도 4에 나타낸 비와 같이, 각 가준 핀(12)은 월기등 형상의 핀 본체(25)와, 핀 본체(25)와 선단면 중앙부에 형성한 오목한 형상, 구체적으로는 구멍 형상의 기준 마크(26)로 구성되어 있다. 핀 본체(25)는 캐리지(2)에 압압하기 위한 기부(基部) 압입부(27)와, 기부 압입부(27)에 면결되는 몸록부(28)와, 몸록부(28)의 선단에 풀출 형성한 마크 형성부(29)로 이루어지고, 미 마크 형성부(29)의 선단면(2%)에 기준 마크(26)가 형성되어 있다.

마크 형성부(29)의 선단면(2%)은 경면(鏡面) 가용되어 있고, 이 선단면(2%)의 중심 위치에 가준 마크 (26)로 되는 작은 구멍이 천공(祭刊)되어 있다. 작은 구멍(기준 마크)(26)은, 예를 돌아, 직경 0,3km 정 도의 것이고, 기부 압입부(27)로부터 몸통부(26)에 걸쳐 그 독심 부분에 형성한 즉성 구멍(30)에 진동하고 있다. 이 경우, 가준 편(12)은, 작은 구멍(26)를 천공한 후, 열처리(이온 출화)하고, 마크 형성부 (29)의 선단면(2%)을 경면 마무리하여 형성된다. 경면 마무리의 예로서는, 연마 공구와 선단면(2%) 사이에 미세한 숫 입자를 개재시켜 연마하는 래핑((applie)이나, 이것에 한정되지는 않는다.

미와 같이, 간단한 프로센스에 의해 선단면(2%)을 백색으로 작은 구멍의 기준 미크(25)를 암색으로 인식 카메리에 의해 활성할 수 있가 때문에: 게리지(2)의 일라면면든 정말도를 향상시킬 수 있다. 또한, 기준 핀(12)은 단면(斷面)을 원기동 형상으로 하며 설명했으나, 타원형 또는 다구형이어도 삼편없다. 또한, 작은 구멍의 기준 마크(26)도 닦은 구멍에 한정되는 것이 아니라, 흥분한 콘트리스트가 얻어지는 것과 같 은 훌륭 갖는 오목 형상이면 되고, 그 오목한 평면 형상도 원형에 한정되지 않는다.

상세한 것은 호술하나, 조립 장치(A) 및 묘화 장치(B)에 탑재한 인식 카메라(353)는, 키준 마크(28)를 형 성한 기준 핀(12)의 선단면(264)를 시하 내에 포착하여 화상 인식(피턴 인식)를 행한다. 때라서, 인식 카메라(353)에 의한 패턴 인식에서는, 경면 마무리의 선단면(254)이 명색(明色)으로, 그 선단면(284)의 대략 중앙부에 형성된 오목 형성의 기준 마크(35)가 암색(明色)으로 인식되어, 출분한 콘트라스트로 기준 마크(25)가 화상 인식된다. 때라서, 기준 마크(35)를 암호한 정밀도로 인식할 수 있다. 인식 확호를 확 심하게 방지할 수 있다.

이와 같이 하여 형성된 기준 핀(12)은, 그 선단면(29a)을 하합으로 하여 캐리지(본제 클램이트(11))(2)에 형성한 부착용 구멍 부분에 받아 넣도록 하여 입입된다. 캐리지(2)에 입입된 기준 핀(12)은 캐리지(2)로 부터 돌출된 액체 방을 토출 헤드(3)와 대로 동일한 높이로 되도록 본체 플레이트(11)의 뒷면으로부터 돌 출된다. 즉, 기준 핀(12)의 화상 인식면으로 되는 선단면(29a)과 액체 방출 토출 헤드(3)의 화상 인식면 으로 되는 노즐 형성면(도 3 참조)(52)이 대략 동일 평면 내에 위치하도록 되어 있다.

미것에 의해, 인식 카메라(353)에 의해 양 기준 판(12, 12)에 이어서 각 액체 방을 토을 해드(3)의 토출 노물(57)을 검솔할 경우에: 그 초점 위치를 반경(인식 카메라(353)의 상하등)할 필요가 없으며: 회산 인 식을 위한 만식 카메라(353)의 상대적인 이동에 있어서, 인삭 카메라(353)가 다른 부품 등과 관업하는 첫 을 효과적으로 방지할 수 있다. 또한, 한쌍의 기준 판(12, (2)은 본체 뮬레이트(1)인 관 변 방향의 대략 중간 위치에 설치하는 것이 바람작하나, 서로 이건하고 있는 한 다른 위치에 설치함 수도 있다.

도 1. 도 2 및 도 3에 나타낸 바와 같이. 좌우의 현물(14, 14)은 증명이 있는(7kg 정도) 해도 유빗(1)을 갖고 있기 위한 것이며, 각 현물(14)은 손집에 부분으로 되는 한물 본제(32)와, 현물 본체(32)의 하단으로부터 즉각으로 연장되는 암부(33)에 의해. 다. 자 형상으로 형성되어 있다. 현물 본체(32)는 그 상단부가 마끄럼 방지용 대경부(34)로 되어 있다. 또한, 현물 본제(32)의 외주면에는 미끄럼 방지용 날림(krurting) 가공이 실행되어 있다. 또한, 본 실서형태에서는, 대를 것의 널림 가공을 제공하고 있으나 (도 2 및 도 3 참조). 심급 것을 제공할 수도 있다.

임부(33)는 수평으로 연장되고, 그 선단부에서 캐리지(2)의 지지 부재(13)에 착작(着座)하다를 하며 나사 고정되어 있다. 즉, 각 한물(14)은 캐리지(2)에 착돌 가능하게 부착되어 있다. 이와 같이; 좌우의 현물 (14, 14)은 캐리지(본채 플레이트(11))(2)의 간 변 방향의 단부로부터 돌출된 위치, 즉, 액체·방울 토출 하드(3)로부터 떨어진 위치에 숫아오르도록 하여 설차되어 있다.

따라서, 양 핸를(14, 14)를 파지(把時)하여 케리지(树드 유닛(1))(2)를 들어올라면, 협의 혈란스에 의해 캐리지(2)는 대략 수평 자세를 유지한 채 들어올려지게 된다. 또한, 유반 작업 등에 있어서, 핸를(14)을 잡은 손이 액체 방울 토출 헤드(3)에 닿는 등의 지장을 초래하지 않는다. 또한, 상세한 것은 후출하나, 미 핸물(14)은 헤드 유닛(1)의 운반은 물론, 헤드 유닛(1)의 묘화 장치(8)에 대한 체트 작업에 특히 유용 하게 된다(상세한 것은 후술함).

고 배판 접속 어셈들리(15)는 각 액체 방을 토출 헤드 그룹(38)의 상속에 배치되어 있고, 본체 를레이트 (1f)의 긴 번 방향의 양단부에 설치한 한생의 스페이서(36, 36)와, 한생의 스페이서(36, 36) 사이에 결천 누를 플레이트(37)와, 누를 플레이트(37)에 탑재한 6세트의 배판 대답터(38)로 구성되어 있다. 6세트의 배관 어댑터(38)는, 그 하단의 헤드속 접속 부분을 약간 물출시키도록 하여 각각 두를 클레이트(37)에 고 적되어 있다.

상세한 것은 후술하나, 액체 방을 토출 해도(3)는 이름바 견(遼)의 것이며, 6세트의 배관 처럼타(38)는 각각 2억의 배관 접속 부재(17)를 통하여 액체 방을 토출 해도(3)에 접속된다. 즉, 각 액체 방을 토출 해도(3)에 배관 접속 부재(17)를 결합 접속하는 한편, 6세트의 배관 어렵터(38)를 함재한 누를 둘레이트 (37)를 양 스페이서(36, 36)에 나사 고정함으로써, 6세트의 배관 어렵터(38)가 각각 배관 접속 부재(17)를 통하여 액체 방을 토출 해도(3)에 접속된다. 그리고, 각 배관 데랩터(38)의 유입 측에는, 모화 장치 (8)에 세트할 때에 그 필터 재료 공급계에 원 터치로 배관 접속된다(상체한 것은 후술합). 마찬가지로, 각 배선 접속 명셈봅리(16)는 캐리지(2)의 좌우 단부에 설치한 3개의 골꼭 지지 부재(40, 40, 40)와, 골꼭 지지 부재(40)의 상단에 고정한 커넥터 베이스(41)와, 커넥터 베이스(41) 위에 부착한 배선 커넥터(43)를 갖는 4개의 헤드 중계 기판(42)으로 구성되어 있다. 4개의 헤드 중계 가판(42)은, 각 각 플렉시탈 출ヴ 케이블(도시 생략)을 통하며 후술하는 각 액채 방을 토출 헤드(3)의 2연의 헤드 기판 (47)에 접속되어 있다. 그리고, 각 헤드 중계 기판(42)에는, 묘화 장치(B)에 세트함 때에 그 제어계 케이블의 배선 클러그에 의해 배선 접속된다(상세한 것은 후술합).

또한, 도 2에만 니타낸 바와 같이, 이 헤드 유닛(1)에는 양 배선 접속 어셈블러(16)를 앞는 중계 기판 커 배(24)가 더 설치되어 있다. 중계 기판 커배(24)는, 각 배선 접속 머셈블러(16)의 속면으로부터 직상부 (直上部)를 덮는 한쌍의 촉면 커배(244)와, 한쌍의 촉면 커배(244), 사이에 걸친 상면 커배(24)로 구성되 어 있으며, 이 중의 상면 커배(246)는 헤드 유닛(1)를 모화 장치(8)에 세트한 후에 부탁하도록 되어 있다. 또한, 상세한 것은 호흡하나, 헤드 유닛(1)를 조립 장치(A)에 세트하는 단계에서는, 묘화 장치 (8)에 세트하는 경우와 달리, 중계 기판 커베(24)는 물론 양 머셈블러(15, 16)도 조립하며 두지 않는다.

다음으로, 도 5 내지 도 8을 이용하여 액체 방을 토출 헤드(3)에 대해서 설명한다. 이 액체 방을 토출 헤드(3)는 이윤바 '2면의 것이며, '2면의 진속 바늘(46)을 갖는 액체 도입부(45)와, 액체 도입부(45)의 혹 방으로 이어지는 2면의 헤드 기판(47)과, 액체 도입부(45)에 하층으로 이어지는 2면의 펌프부(48)와, 펌 프부(48)에 이어지는 노즐 형성 플레이트(49)를 구비하고 있다. 액체 도입부(45)에는 상기의 배관 접속 부재(17)가 접속되고, 헤드 기판(47)에는 상기의 플릭시를 플렛 케이블어 결속되어 있다. 한편, 이 콤프 부(48)와 노플 형성 플레이트(49)에 의해, 캐라지(2)의 뒷면 욕으로 물출되는 사꾸성의 헤드 본체(50)가 구성되어 있다. 또한, 노출 형성 플레이트(49)의 노출 형성면(52)에는 2열의 노출 협(53, 53)이 형성되 더 있다(도 6 참조).

도 6 및 도 7에 나타낸 비와 같이, 펌프부(48)는 노를 수에 대용하는 압력실(55)과 압전소자(55)를 갖고 각 압력실(55)은 대용하는 토혈 노플(57)에 연통하고 있다. 또한, 펌프부(48)의 기부측, 즉, 헤드 본체 (50)의 기부측은 액체 도입부(45)를 수용하도록 사각형 플런지 형상으로 형성되고, 미 플랜지부(58)에는 액체 방을 토출 헤드(3)를 헤드 문지 부재(4)에 고정하는 작은 나사용 한생의 나사 구멍(21)나사 (58, 5. 9)가 형성되어, 있다. 이 한생의 나사 구멍(58, 55)은 양 긴 번 부분에 위치하며, 노를 형성면(52)의 중심에 대하며 점 대청으로 되도를 배치되어 있다. 상세한 것은 호술하다, 헤드 유지 부제(4)를 관통하며 플랜지부(58)에 나사 결합한 2개의 작은 나사(73, 73)에 의해, 액체 방을 토출 헤드(3)가 헤드 유지 부제(4)에 고정된다(단 3 참조).

노를 형성 플레이트(49)는 스테인데스판 등으로 형성되고, 펌프부(48)의 토출縣 단면(액체 방旨 토폴면)에 집착되어 있다. 보다 구체적으로는 도 6 말 도 %에 모식적으로 나타낸 바와 말이, 펌프부(48)는 상기의 입전소자(66)을 수용한 기구부(484)와 수지 필름(480)을 통하여 노름 형성 플레이트(49)는 일때 이 기구부(484)에 집합되는 실리콘 케비티(48c)를 갖고 있다. 즉, 노를 형성 플레이트(49)는 실리콘 케비티(48c)에 집합되고, 이 상태에서 수지 필름(480)를 통하여 기구부(484)의 집합만(484)에 집합되다. 이 상태에서 수지 필름(480)를 통하여 기구부(484)의 집합만(484)에 집합되다. 이 상태에서 수지 필름(480)를 통하여 기구부(484)의 집합만(484)에 집합되어, 상기의 입력실(55)를 구성하고 있다. 따라서, 헤드 본제(50)에 있어서 조립 방법을 감안하면, 상기의 수지 필름(486), 실리콘 케비티(480) 및 노를 형성 플레이트(후슬하는 도금홀(496)를 포함할)(49)는, 펌프부(486)의 기구부(486)에 대하며 압력실 조립제(60)를 구성하고 기구부(486)에 대하며 압력실 조립제(60)를 구성하고 기구부(486)에 집합만(480)은 지구보(480)의 집합만(480)은 지구보(480)의 집합만(480)은 지구보(480)은 장선으로 형성되는 한편, 노를 형성 플레이트(49)를 포함하는 압력실 조립제(60)는 이것보다 약간 주은 상사형(480개)으로 형성되어 있고, 압력실 조립제(60)는 집합면(480)과 대략 통령(同心)으로 되도록 경제 집합되어 있다.

[마리시, 압력실 조립체(60)일 돌레와 기구부(48a)의 접합면(48d)의 에지부 사이에는, 돌래해 결처 접합을 위한 클리어런스로서의 단부(613)(61)가 구성되고, 이 단부(61)에는 수지(62)가 골드되어 있다. 즉, 접합면(48d)의 가장자리(에지부)와 압력실 조립체(60)의 단면(속면부)으로 구성되는 만부(61)는, 미것을 메우도록 수지(62)로 돌드되어 있다. 따라서, 해도 본체(50)의 하단을, 미 수지(62)에 의해 물레가 베벨링된 형태로 되어 있다.

상세한 것은 혹합하나, 이 수지(62)에 의한 물드에 의해, 외이핑 서에 해드 분채(30)가 와이핑 시트(13 1)로 사용되는 것을 방지하고 있다. 이 경우, 액체 방을 토출 해드(3)는 수평면 내에서 약간 경사자게 캐리지(2)에 유자되어 있지만, 해드 본체(30)에 대하며 외에를 제도(3)는 것을 방향으로부터 와이핑 등 작한다(도 17 참조). 따라서, 생겨의 둘레에 검찬 물드의 수지(62)는, 최소한 외이핑을 개시하기 전의 긴 변 부분에만, 또는 양 간 변 부분에만 마련되어 있으면 된다. 또한, 호흡하는 베벨링 가공에서도 등 일하다. 또한, 도 76에 나타낸 비와 같이, 수지(62)를 노출 형성 플레이트(49)로부터 오쪽으로 약간 물 줄(도시한 * 자수)되도록 돌드하고, 수지(62)에 토출 노출(57)을 보호하는 프로릭터 가능을 부대하는 것 도 가능하다. 또한, 도 76에 나타낸 비와 같이, 기구부(466)의 접합면(490)과 압력실 조립체(60)를 통일 항상으로 하고, 수지(62)의 풀드 대신에, 압력실 조립체(60)의 가장자리를 베벨링 가공하도록 할 수도 있다.

한편, 노클 형성 즐레이트(49)패는 2개의 노출 열(53, 53)이 서로 평형하게 돼지되어 있고, 각 노출 열 (53)은 동일한 피치로 배열된 180개(도시에서는 모식적으로 Liettra '있음)의 문출 노출(57)로 구성되어 있다. 즉, 헤드 본제(50)의 노출 형성면(52)에는, 그 중심선을 사이에 제워 2개의 노출 열(53, 53)이 장 유 대청으로 배치되어 있다. 그리고, 각 토출 노출(57)의 노출구(63)는 발수성(極水性)(발액성)의 도금 총(494)을 형성한 원형 오목부(64)의 안족에 제공하고 있다.

또한, 도 6 중의 부호(65, 65)는 액체 방출 토출 헤드(3)를 위치 인식하기 위한 2개의 노출 기준 마글이 다. 후열하는 비와 길이, 본 실시형태에서는 액체 방읍 토출 헤드(3)의 위치 인식을 하는 한쪽 노출 열 (53)에서의 최외단의 2개 토출 노출(57%, 57%)을 화상 인식(패턴 인식)함으로써 실행된다. 그런데, 토출 대상액에 따라서는, 토출 노출(노출구(53))(57)에 형성되는 메니스커스의 형태가 일정하지 않는 경우가 있어(도 66 중의 기상선 참조), 패턴 인식에 있어서 인식 불능(NG)으로 될 우리가 있다.

그래서, 본 실시형태에서는, 상기 취외단의 2개 토출 노출(576, 576)의 근방에 2개의 노출 기준 마크(65, 65)을 청성하도록 한다. 즉, 노출 형성면(52)에 있대서, 2개의 토출 노출(576, 576)을 평행 대통한 위치, 보다 엄말하게는 노를 열(53)를 평행 이동(반드시 노를 열(53)에 직교하는 방향이 아니어도 됨)했 를 때의 양 토출 노들(57a, 57a)에 대용하는 위치에, 레이저 예청 등에 의해 2개의 노출 기준 마크(55, 55)가 형성되어 있다. 2개의 토출 노물(57a, 57a)에 대하여 2개의 노출 기준 마크(56, 56)는 위치 보증 되어 있고, 2개의 토출 노플(57a, 57a)에서의 화상 인식이 불안정할 경우에는, 이 2개의 노출 기준 마크 (65, 65)를 이용하여 화상 인식을 행하도록 한다. 또한, 2개의 노출 기준 마크(65, 65)는 2개의 토출 노 졸(엄밀하게는 이강한 임의의 2개의 토출 노졸(57, 57)로 가능)(57a, 57a)에 대하여 위치 보증되어 있는 한, 총분히 이간하고 있는 한, 노플 형성면(52)의 머느족 위치에 설치해도 된다.

이와 같이 구성된 액체 방을 토숍 해드(3)는, 그 해드 본체(50)을 캐리지(2)에 항성한 장착 개구(18)로부터 캐리지(2)의 뒷면 욕으로 돌출시키고, 장착 개구(18)의 에지부에 합당한 해드 유지 부재(4)에 상기의 출렌지부(50) 부분에서 나사 고정된다. 또한, 해드 유지 부재(4)는 캐리지(2)에 접착에 의해 임사 고정되고, 그 후, 기계적인 고정 수단을 사용하며 본 고정된다.

다음으로, 도 8 및 도 9를 참조하여 해드 유지 부재(4)에 대해서 설명한다. 헤드 유지 부재(4)는 액체 방울 토출 헤드(3)를 캐리지(2)에 안정되게 부칙하기 위한 때개 부속중이며, 스테인레스 등으로 구성된 대략 격사각형의 평판 형상으로 형상되어 있다. 헤드 유지 부재(4)에는 그 중앙에 액체 방출 토출 헤드 (3)의 헤드 본체(50)가 삽입되는 사각형의 삽입 개구(71)가 형성되어 있다. 이 경우: 헤드 유지 부재 (4)는, 그 긴 변 방향의 양단부에서 장착 개구(개구 부위(18a))(18)를 담도록 하여 캐리지(2)의 및면 축 에 세트되고, 이것에 대하여 액체 방울 토출 헤드(3)는, 그 헤드 본체(50)를 삽입:개구(71)에 삽입하도록 하여 캐리지(2)의 앞쪽에 세트된다(도 5 참조).

에드 유지 부재(4)의 삽입 개구(71) 주위에는, 삼기 물런지부(58)의 2개의 나사 구멍(58, 59)에 대용하는 2개의 판통 구멍(72, 72) 및 2개의 작은 나사(73, 73)와, 2개의 물ể 위치 규제 판(74, 74)에 배치되어 있다. 2개의 판통 구멍(72, 72)을 각각 장속 개구((8) 혹으로 물출되는 2개의 보스부(76, 76)에 형성되어 있다. 미 경우, 각 보스부(76)는 해도 유지 부재(4)에 압압한 통 형상와 말라로 구성되어 있다. 이 2개의 보스부(75, 76)와 2개의 물술 위치 규제 판(74, 74)은 모두 삽입 개구(71)의 중심에 대하며 참 대 총 위치에 제되되어 있고, 미를 보스부(75, 75)와 물을 위치 구제 판(74, 74)에 해도 본채(56)의 물런지부(58)에 맞당음으로써, 액체 방을 토을 해도(3)의 캐리지(2)로부터의 토술 치수가 규제된다.

또한, 삽입 개구(71)의 중심선 위에 있어서, 삽입 개구(71)의 외혹에는 2개의 결합 규정(76, 76)미 현정 되어 있다. 이 2개의 결합 구멍(76, 76)은, 호슬하는 액체 방을 토출 해드(3)의 조립 자기(0)가 장착되는 부위인 동시에, 조립 장치(A)에서의 위치 보정용 결합 핀(343, 343)이 결합되는 부위이기도 한다. 이 경우, 조립 자기(0)의 장착 또는 결합 핀(343)의 결합이 무리없이 실행되도록 3개의 결합 구멍(76, 76)은 한쪽이 원형으로, 다른쪽이 상기 중심한 방향으로 건 다원형으로 형성되어 있다.

또한. 삽입 개구(71)의 중심선 위에 있어서, 헤드 유지 부재(4)의 양단부에는, 각각 2개의 접촉제 주입 구입(77), 77)이 삽입 개구(71)를 사례에 제워 대형 위치에 펼성되어 있다. 각 접촉제 주입 구입(77)은 헤드 유지 부재(4)의 황단 방향으로 연장되는 긴 구멍으로 되어 있고, 데 긴 구멍의 개라지(2) 휴의 단부 는 베벨림되어 있다(도 8 참조), 각 2개의 접착제 주입 구멍(77, 77)이 청성된 헤드 유지 부채(4)의 양 단부는 헤드 유지 부재(4)를 캐리지(2)에 접착하기 위한 접촉 부위(78, 78)로 되어 있고, 각 접착제 주입 구멍(77)으로부터 주입된 접착제는 모세관 현상에 의해 캐리지(2)의 접착 부위(78, 78)와의 계면 부분에 확산되어 도착(26)된다.

이 경우, 한쪽 단부의 외촉(내촉)에 형성한 접확제 주입 구멍(77e(77b))과 다른쪽 단부의 내촉(知촉)에 형성한 접확제 주입 구멍(77b(77b))을 각각 쌓으로 되어 있다. 상세한 것은 효율하나, 조립 장치(A)는 2 개의 접확제 주입 노출(387, 387)를 갖고 있으며, 2개의 접확제 주입 노출(387, 387)은 쌓이 되는 한쪽의 2개의 접확제 주입 노출(77a, 77a)에 동시에 삼입되어 접확제를 주입하는 동시에, 상기 중심선 방향으로 이동한 후, 다른쪽 2개의 비접확재 주입 구멍(77b, 77b)에 동시에 삼입되어 접확제를 주입한다.

또한, 도면 중의 부호(79, 79)는 해도 유지 부재(4)를 캐리지(2)에 임시 장취할 때에 사용하는(상세한 것 문 흥솝한) 한쌍의 체결 구멍이고, 이 한쌍의 체결 구멍(79, 79)은, 각각 현취제 주입 구멍(77, 79)의 근 방으로서, 습입 개구(71)의 중심에 대하며 참 대청 위치에 청성되어 있다. 또한 캐리저(2)의 개구 부위 (18a)에는, 이 한쌍의 체결 구멍(79, 79)에 대응하는 한쌍의 임시 체결용 LAN 구멍(20, 20)이 형성되어 있다(도 11 참조).

그런데, 한생의 기준 핀(12, 12)를 통하여 위치 결정되는 재리지(2)에 대하며, 각 액체 방을 토출 해도 (3)는, 그 출력단인 노출 일(토출 노출(57))(53)을 기준으로 자속, 가속 및 6속 방향으로 위치 결정(위치 인식)된다. 보다 구체적으로는, 2개의 노출 열(55) 5 위로 제조 단계에서 상호의 위치 정밀도가 보증되어 있기 때문에, 대는 한쪽 노출 열(53)의 최외단에 위치하는 2개의 토출 노출(5%, 5%)를 위치 결정 기준으로 하고, 미것을 인식하도록 하고 있다. 또한, 액체 방을 토출 해드(3)의 해드 문제(50)에서의 전단부의 4개 변(엄밀하기는, 펌프부(40)와 수빠 폭에 결정 전단부의 4개 변)도 제조 단계에서 상호의 위치 점임도가 보증되어 있다.

한편, 액체 방을 토출 헤드(3)는, 헤드 뮤지 무지(4)를 통하여 캐리지(2)에 고정하는 형태이다. 그래서, 본 실시형태에서는 조립 지그(C)를 사용하고, 삼기 헤드 본체(50)의 선단부의 4개 본을 기준으로 하여, 액체 방을 토출 헤도(3)를 헤드 유지 부자(4)에 위치 결정하고, 나사 고정한 후, 삼기 2개의 토출,노출 (57a, 57a)를 기준으로 하여, 헤드 유지 부자(4)를 갖는 액체 방을 토출 헤드(3)를 위치 결정하며, 임지 고정하도록 하고 있다. 즉, 액체 방을 토출 헤드(3)는 조립 지그(5)를 사용한 수직업에 의해 임단 헤드 유지 부자(4)에 임시 위치 결정되고, 연속되는 조립 장치(4)에서의 화상 안식(토출 노출(57a, 57a)을 인 식)을 거쳐, 본 위치 결정된다.

실시형태의 조립 장차(A)에서는, 위치 인식의 스피트 업을 도모하기 위해, 상기 2페의 토출 노출(57a, 57a)을 고정적으로 설치한 2개의 인식 카테라(953, 353)에 의해 동시에 인식하도록, 즉, 2개의 인식 카테라(353, 353)가 동시에 시아 내에 포착하도록 하고 있다. 따라서, 조립 지그(C)를 사용한 액체 방을 토출 해도(3)의 임시 위치 결정은, 본 위치 결정의 단계에서, 설정한 위치 데미터에 의거하며, 2개의 인식 카메라(353, 353)를 상기 2개의 토출 노출(57a, 57a)에 면하게 했을 때에, 모두 시마로부터 벗어나지 않

도록 하는 것이다.

여기서, 도 9 및 도 10을 참조하여, 액체 방을 토출 헤드(3)의 조립 지그(C)에 대해서 설명하는 용시에, 이 조립 지그(C)를 사용하여 액체 방을 토출 헤드(3)를 헤드 유지 부재(4)에 조립하는 조립 방법에 대해 서 설명한다. 도 10에 나타낸 바와 같이, 조립 지그(C)는 액체 방을 토출 헤드(3)의 헤드 본체(50)를 위 치 결정하는 지그 본제(81)와, 지그 본제(81)를 헤드 유지 부재(4)에 위치 결정 상태에서 장착하는 한쌍 의 장착 핀(82, 82)으로 구성되어 있다.

지그 본체(81)는 증변부(総級部)(84)와, 증변부(84)의 양단으로부터 작각으로 연장되는 한쌍의 횡변부(積 逸部)(85, 85)에 의해 대략 ①, 자 형상으로 일체로 형성되어 있다. 한편, 한쌍의 장학 핀(82, 82)은 각각 횡변부(85, 85)의 및면 측으로부터 물출되어 있고, 이 한쌍의 장학 핀(82, 82)을 해도 유지 부재 (4)의 결합 구멍(76, 76)에 결합시킴으로써, 지그 본체(81)가 해드 유지 부재(4)에 장착된다.

중변부(84)의 내측으로부터 한쪽 황변부(85)의 내측에 급천 부위에는, 대략 「니자 형상의 위치 결정부(86)가 형성되고, 이 위치 결정부(86)에 헤드 본체(50)의 한쪽의 긴 변 및 짧은 변율 맞당개 합으로써, 액체 방율 토출 해드(3)가 헤드 유지 부지(4)에 위치 결정되도록 되대 있다. 위치 결정부(66)는 앞쪽을 다른 부분과 동일 면으로 하며 얇게 형성되며, 코너 부분(86a)이 반원 형상으로 오목하게 형성되며, 있다. 또한, 지그 본체(81)는, 이것을 헤드 유지 부지(4)에 장착한 상태에서, 그 표면과 액체 방율 토출 해드(3)의 노졸 형성면(52)이 대략 동일 면(동일 괜별)으로 되도록 그 두째가 섭계되어 있다.

이것에 의해, 해드 본체(50)는 그 물을 방향의 선단부가 조립 지그(C)의 위치 결정부(86)에 맞당이 위치 결정되도록 되어 있다. 즉, 제조 단계에서, 노들 열(53)에 대하며 위치 정밀도가 보충된 해드 본체(50) 에서의 선단부의 4개 변 중에서 인접하는 2개의 변을 조립 지그(C)의 위치 결정부(86)에 총들시함으로써, 액체 방품 토종 헤드(3)가 해도 유지 부제(4)에 위치 결정되도록 되어 있다.

한편, 한생의 장착 핀(62, 62)은, 위치 결정부(66)에 송출시킨 레드 본체(50)의 중삼선에 합쳐하도록 배 치되어 있다. 보다 구체적으로는, 위치 결정부(66)의 긴 변 부위(66)는 한생의 공착 핀(62, 62)을 연결 하는 직건과 평향하게 현성되고, 그 이간 치수는 해드 본제(50)의 긴 변 위치에 맞추어 관리되는 동시에, 헤드 본제(50)의 짧은 변의 1/2 치수로 현성되어 있다. 또한, 위치 결정부(66)의 짧은 변 복위(86c)는 긴 변 부위(86b)에 직각으로 형성되며, 짧은 변 부위(86c) 측에 위치하는 장착 핀(62)과의 미간 치수는 헤드 본체(50)의 짧은 변 위치에 맞추어 판리되고 있다.

이것에 의해, 조립 지그(C)는 도 9의 상태로부터 180° 회전한 상태에서 해드 유지 부재(4)에 장착하여도, 특별한 지장을 초래하지 않고, 액체 방을 토출 해드(3)를 위치 결정할 수 있다. 즉, 살시형 태의 조립 지그(C)는, 그 평면 형상이 좌우 대청은 마니지만, 좌우 중의 머느 한쪽으로 면중되지 않은 구 조로 되어 있다.

다음으로, 도 9, 도 11 및 도 12을 참초하여, 상기의 조립 자기(C)를 사용한 액체 방을 토출 헤드(3)의 헤드 유지 부재(4)에 대한 조립 방법에 대해서 설명한다. 이 조립 작업은 조립 장치(6)의 외공정으로서 수직업에 의해 실행된다. 먼저, 캐리지(2)말하게는 본체 플레이트(11))(2)의 앞쪽 에지부에 제개의 자자 각(86) 68, 68, 68, 68 를 나서 고정한다. 미에서, 캐리지(2)를 상하 반전시키고, 캐리지(2)를 자자각(88)에 의해 부상시킨 상태로 세트한다. 또한, 도시에서는 생략했으나, 이 상태에서 캐리지(2)에 상기 한밤의 자자 부재(13, 13) 및 한밤의 기준 판(12, 12)를 부착하여 두는 것이 버림지하다.

다음으로, 헤드 본제(50)를 상황으로 한 색체 방을 토출 헤드(3)를 캐리저(2)의 하축으로부터 정착 제구 (18)에 삽압한다. 여기서, 캐리지(2)의 상촉으로부터 헤드 유지 부제(4)의 삽압 개구(7))를 헤드 본체 (50)에 위치 맞춤하고 끼워 넣도록 하어, 헤드 유지 부제(4)를 캐리지(2) 위에 세트한다. 헤드 유지 부제 제(4)를 세트하면, 상촉으로부터 헤드 유지 부제(4)에 조립 지그(C)를 경착하는 동시에, 헤드 유지 부제 (4)의 위치 결정부(86)에 이것과 대치하는 헤드 본체(50)의 2번을 꼭 누른다. 또한, 조립 지그(C)를 복 수게 준비하며 두어, 이것을 미리 헤드 유지 부제(4)에 장착하며 두고 나서, 작업을 제서할 수도 있다.

미어서, 상기의 누름 상태를 유지하면서, 삼흑오로부터 2개의 작은 나사(73, 73)를 해드 유지 부재(4)를 관통하며 백계 방을 토출 해드(3)을 통련지부(58)에 각각 나사 급합하고, 액계 방을 토출 해드(3)을 해드 유지 부재(4)에 고장한다. 다음으로, 2개의 인착 카메라(553, 353)의 시마가 2개의 토출 노출(75a, 75 은)로부터 벗어나지 않도록 하는 수단으로서, 상기 한쌍의 체결 구멍(79, 78)으로부터 캐리지(2)의 암치 체결용 나사 구멍(20, 20)에 각각 고정 나사(85, 88)를 임시 체결 상태에서 나사 결합하여 둔다(도 9 참 조))

이것에 의해, 고정 나사(89)와 체결 구멍(73)의 치수 교차의 범위에 있어서, 캐리자(2)에 대한 액체 방을 토솔 해드(3)의 위치 맞춤이 가능해지는 동시에, 2개의 인식 카베리(353, 363)의 시인가 2개의 토솔 노플 (75a, 7a)로부터 벗어나지 않게 된다. 이와 같이 하며, 액체 방을 토솔 해드(3)의 해드 유지 부자(4)에 대한 위치 결정 및 고정을 차례로 반복합으로써, 12개의 액체 방을 토솔 해드(3)가 각각 별도로 해드 유 지 부자(4)에 조립된다. 마지막으로, 헤드 유지 부자(4)로부터 조립 지그(6)을 빼내는 동시에 4개의 지 지각(88)을 제거하며, 작업을 완료한다.

이상과 같이 하여, 캐리지(2)를 사이에 끼워 12개의 액체 방을 토출 헤드(3)가 12개의 헤드 유지 부재 (4)에 조립되다, 이 상태에서는, 12개의 액체 방을 토출 해드(3)는 캐리지(2)에 고정되어 있지 않고, 매 들린 상태로 되어 있다. 즉, 해도 유지 부재(4)를 갖는 12개의 액체 방을 토출 헤드(3)는, 캐리지(2)에 대하여 고정 나사(89)와 제결 구멍(73)의 치수 교차 범위 내에서 미소 이동 가능하게 입시 공속되어 있다. 또한, 이 고장 나사(89)는 기계 가공(machinins) 나사이며, 조립 공치(4)에 있어서, 캐리지(2)에 헤드 유지 부재(4)가 접착된(임시 고정) 후에 제거된다. 즉, 실시얼타에서는, 해도 유지 부재(4)의 캐리 지(2)로의 나사에 의한 직접적인 본 교정은 행하지 않는다(별도의 부재에 의한 누를 고정으로 함)

그리고, 캐리지(2)에 해드 유지 부재(4)를 갖는 12개의 액체 방을 토출 헤드(3)가 임시 공축된 해드 유닛 (1)은 조립 장치(4)에 도입되고, 상하 번전 자세의 상태로 미것에 세트된다. 또한, 조립 장치(4)에 도입 되는 헤드 유닛(1)은 상기의 주요 구성부품에 한참의 지지 부재(13, 13) 및 기준 진(12, 12)를 구성한 것 으로 되고, 묘화 장치(8)에 도입되는 해드 유닛(1)은 미것에 핸쥴(14)출 비롯하며 양 여셈뷸리(15, 16) 등을 더 구성한 것으로 된다.

여기서, 묘화 장치(B)에 대해서 간단히 설명하는 동시에, 한생의 핸들(14, 14)을 미용하여 해드 유닛(1) 읍 묘화 장치(B)에 탑재하는 해드 유닛(1)의 세트 방법에 대해서 설명한다. 또한, 액체 방울 토출 해드 (3)의 헤드 본제(50) 구조와 관련하여, 묘화 장치(B)의 와이핑 장치에 대해서도 간단하게 설명한다.

도 13은 묘화 장치(8)를 모식적으로 나타낸 개념도이며, 도 13에 나타낸 바와 같이, 묘화 장치(8)는 해드 유닛(1)을 탑재하고 이것을 약혹 방향 및 요축 방향으로 미동시키는 해드 미동부(101)와, 해드 미동부 (101)에 대치하고 컬러 필터 등의 기판(102)을 X축 방향으로 이동시키는 기판 미동부(103)와, 해드 유닛 (1)의 액체 방을 토출 해드(3)를 보전하는 매인티너스부(104)을 구비하고 있다. 해드 미동부(101)는, 이 것에 탑재한 해드 유닛(1)을 기판 미동부(103)를 사이에 끼워 유닛 도입부(105)와 메인티넌스부(104) 사 미에서 미동시킨다.

헤드 유닛(1)을 도입 세트할 경우에는, 헤드 이동부(101)가 유닛 도입부(105) 측으로 이동하고, 그 임시 배치대(105)가 유닛 도입부(105)에 면하고 있다. 헤드 유닛(1)은, 이 임시 배치대(106) 위에 임시 배치 되고 배관 및 배선을 연결한 후, 헤드 이동부(101)에 보내도록 하며 세트된다. 그리고, 헤드 유닛(1)의 초기 위치 결정을 행하는 준비 공정에서는 헤드 유닛(1)의 승축 방향으로의 미소 이동(각도 보장)이 살행 되나, 필터 재료를 토출하는 제조 공정에서는 기판(102)이 X축 방향으로, 또한, 헤드 유닛(1)이 Y축 방향으로 이동하여, 액체 방울 토출 헤드(3)의 주주사 및 부주사가 살행된다.

해드 이동부(101)는 해드 유닛(1)을 들어지게 접치하도록 하여 지지하는 메인 캐리지(111)와, 메인 캐리지(111)을 6축 방향으로 이동시키는 어머이븀(1)2)과, 어테이븀(1)2)을 통하여 해도 유닛(1)을 약을 방향으로 이동시키는 어머이븀(1)2)과, 어테이븀(1)2)을 통하여 해도 유닛(1)을 약을 방향으로 이동시키는 기관 이동부(103)는 기관(102)을 통하하도록 하여 세트하는 기관 세트 테이블(145)과, 기관 세트 테이블(145)을 통하여 기관을 X축 방향으로 이동시키는 X네이블(146)을 갖고 있다.

이 경우, X데미블(116)은 에어 슬라이더와 리니어 모터의 조합에 의해 구동하고, Y데이블(113)은 볼 나사 와 서보 모터의 조합에 의해 구동한다(모두 도시 생략)... 또한, 기판 인식 카메라(117)는 메인 캐리지 (111)에(도 15 참조), 해도 인식 카메라(118)는 기판 세트 데이블(115)에 각각 탑재되어 있다.. 따라서, 헤드 유닛(1)의 캐리지(2)에 설치한 한생의 기준 판(12, 12)은, 해드 인식 카메라(118)와 따갔을 X총 방 항으로 이동시키는 X데이블(316)의 협동에 의해 화상 인식된다.

여기사, 도 67를 함조하며, 헤드 인식 카메라(118)에 의한 환경의 기준 관(12, 12)의 인식 등자에 대해서 실명한다. 먼저, 설계상의 대이터에 의거하여 X네마븀(116) 및 Y테미븀(113)에 적절해 구동하여, 해드 인식 카메라(118) 및 캐리지(헤드 유닛(1))를 미동시키고, 한쪽 기준 판(12)를 해드 인식 카메라(118)의 시아 내에 수용한다. 한쪽 기준 판(12)를 해드 인식 카메라(118)에 의해 인식하면, 이마치 X네이븀(11 6)을 구동하고, 헤드 인식 카메라(118)를 X욕 방향(주주사 방향)으로 이동시키며, 티본쪽 기준 판(12)를 헤드 인식 카메라(118)의 시마 바에 수용하여 이것을 인식한다.

그리고, 해드 인식 카테라(118)에 약한 한생의 기준 판(12, 12)의 인식 결과에 의거하여, X데이불(116), Y데이불(113) 및 어테이불(112)이 적절하 구동하여, 캐리지(하드 유난(1))의 위치 보쟁이 실행된다. 또 한, 위치 보정 후에, 확인을 위해 다시 상기의 인식 동작이 실행되고, 일련의 인식 동작이 완료된다.

그 후, 실제의 액체 방을 문출 주업에서는, 연자 (제이병(취)6)이 구동하고, 기관(102)을 주주사 방향으로 왕복 이동시키는 동시에 복수의 액체 방을 도출 하드(3)을 구동하며, 액체 방을 토출 하드(3)의 사력적인 액체 방을 토출이 실행된다. 다음으로, V테이병(1)3)이 구동하며, 액체 방을 토출 하드(3)의 사력적인 액체 방을 토출이 실행된다. 다음으로, V테이병(1)3)이 구동하고, 캐리지(해드 유닛(1))(2)를 I피치만음부주사 방향으로 이동자 액체 방을 토출 해드(3)의 구독사 방향으로 이동자 액체 방을 토출 해드(3)의 구동이 실행된다. 그리고, 이것을 수회 반복함으로써, 기판(102)의 끝에서부터 끝까지(전체 꿈약) 액체 방을 토출 해도(3) 및 기관(102)의 끝에서부터 끝까지(전체 꿈약) 액체 방을 토출하는 함께 방을 토출하는 함께 있다.

이와 같이, 한쌍의 기준 핀(12, 12)의 화상 인식에서의 체드 인식 카메라(118)의 미통을 XH이불(116)에서 행하도록 하고 있기 때문에, 볼 나서를 사용하는 '전데(불(113) 등과는 달라, 이동 정말도가 인식 정밀도에 영합을 주는 것을 빙지할 수 있다. 또한, X테이불(116)의 미통 방향인 X독 방향은 주주사 방향과합치하고 있으며, 구조상 액체 방울 토출의 정밀도(착단점(若來點)의 정밀도)를 향상시킬 수 있다.

또한, 본 실시형태에서는, 해드 유닛(캐리지(2))(1)에 마하여 그 토출 대상물인 기관(102)을 주주사 방향으로 이동시키도록 하고 있으나, 개리지(레드 유닛(1))(2)를 주주사 방향으로 이동시키는 구성일 수도 있다. 또한 한생의 기준 판(12, 12)이 캐리지(2)의 긴 변 방향의 양단부에 설치되는 경우도 생각할 수 있다. 이라한 경우에는, 캐리지(2)의 Y축 방향으로의 상대적인 미동에 의해, 한쌍의 기준 판(12, 12)이 인식된다.

도 14 및 도 15는 메인 캐리지(111)의 외판도이다. 메인 캐리지(111)는 헤드 유닉(1)이 축좌(舊座)하는 베이스 플레이트(121)와, 메이스 플레이트(121)을 들어자게 설치하도록 지지하는 마차 부재(122)와, 베이 스 플레이트(121)의 한쪽 단부에 불출되도록 설치한 임시 때치대(106)인 조우 한쌍의 암사 배치 행출 (1656, 1056)과, 메이스 플레이트(121)의 다른쪽 단부에 설치한 스톰퍼 플레아트(123)을 구비하고 있다. 또한, 상기의 기판 인식 카메라(117)는 스톰퍼 플레이트(123)의 외쪽에 설치되어 있다.

메이스 플레이트(121)에는 헤드 유닛(1)의 본체 플레이트(11)가 여유있게 삽입되는 사감형 개구(124)가 형성되며, 이 사각형 제구(124)를 구성하는 베이스 플레이트(11)가 여유있게 삽입되는 사감형 개구(125)에는 해 문 유닛(1)의 각 지지 부채(13)에 형성한 간체의 볼트 구멍(22, 22) 및 핀 구멍(23)과 합쳐하는 간체의 볼트 구멍(125)를 참 지지 부채(13)에 형성한 간체의 볼트 구멍(22, 22) 및 핀 구멍(23)과 합쳐하는 간체의 통 구멍(126), 126)과 위치 결정 핀(127)이 설치되어 있다. 이 경우, 사각형 제구(124)의 쪽과 본채 플레이트(11)의 즉미 대략 환치하고 있으며, 축받으로부터 세트되는 해드 유닛(1)은 본채 플레이트(11)의 참 무가 사각형 제구(124)의 장우로 안내되도록 하며 삽입된다.

각 입사 배치 행글(1066)은 흥분한 무폐(높이)를 갖고, 외축에 「나 자 형상으로 글꼭된 지부(훈련)이다. 베미스 플레이트(121)의 단부에 배치하도록 하며 고정되어 있다. 또한, 양 입사 배치 행글(1066, 1066) 의 이간(顧問) 치수는 헤드 유닛(1)의 양 지지 부재(13, 13)의 이간 치수에 대용하고 있다. 따라서, 해 드 유닛(1)은, 그 양 지지 부재(13, 13)가 양 임시 배치 행글(106a, 106a)에 착조함으로써 임시 배치되며, 양 임시 배치 행글(106a; 106a)에 의해 베이스 플레이트(12))로의 보범이 안내된다. 또한, 이 상태에서, 각 액체 방출 토출 헤드(3)의 해드 본제(50)가 배이스 플레이트(121)로부터 충분히 부상하며, 베이스 플레이트(121)와의 접촉(간성)이 방지된다.

도 18의 이미지도에 나타낸 바와 같이, 해드 유닛(1)을 메인 캐라지(111)의 베이스 클레이트(121)에 센트 함 경우에는, 먼저 양 현물(14, 14)에 의해 파지(把持)하다 은반한 헤드 유닛(1)을 양 임사 배치 앵글 (106a, 106a) 위에 배치한다(임시 배치). 마기서, 특별히 도시하지 않지만, 마치 부재(122) 위에 설치한 묘화 장치(8)의 필터 재료 공급계의 튜브를 헤드 유닛(1)의 배관 접속 어셈블리(15)에 배관 접속하는 통시에, 제어계의 케이블을 배선 접속 어셈블리(16)에 배선 접속한다(도 16a).

접속 작업이 완료되면, 다시 핸롤(14, 14)을 따지하고, 양 입시 배치 앤콜(106a, 106a)을 가이드로 하여 헤드 유닛(1)을 알쪽으로 밀어넣어, 그 선단부를 더 낮추도록 경사시킨다(E 16b). 헤드 유닛(1)을 경사 시켜 가면, 본체 플레이트(11)의 선단부가 사각형 개구(124)에 삽입되며, 양 지지 부재(13, 13)의 선단이 사각형 개구(124)의 양 개구 에지부(125, 125)에 착지(茅地)한다. 양 지지 부재(13, 13)가 개구 에지부(125, 125)에 착지(茅地)한다. 양 지지 부재(13, 13)를 부상시키도록 하고, 이번에는 양 지지 부재(13, 13)의 선단을 중심으로 하여, 해드 유닛(1)를 개구 에지부(125) 위를 슬라이면서시키면서 더 안쪽을 향하여 입입하여 간다.

그리고, 해드 유닛(1)의 선단이 스톨퍼 플레이트(123)에 맞닿으면, 해드 유닛(1)의 후부(後部)를 천천히 낮추어, 양 지지 부재(13, 13)의 흰 구입(23)에 양 개구 에지부(125, 125)의 위치 결정 관(127)를 결합시 키도록 하여, 해드 유닛(1)을 베이스 플레이트(121) 위에 착조시킨다. 여겨서, 베이스 플레이트(121)의 하루으로부터 베이스 플레이트(121)를 관용하여, 4개의 고정 나서(128)를 양 지지 부재(13, 13)에 나사 결합하고, 작업을 완료한다(도 16c).

이와 같이, 유닛 도입부(105)에 있어서, 해드 유닛(1)를 임시 배치하고, 이 상태에서 필요한 배환 접속 및 배선 접속을 형하도록 하고 있기 때문에, 이를 접속 직업을 헬하기 거유며, 접속 직업 후의 해트 유닛 (1)을 좁은 공간에 적절히 세트할 수 있다. 또한, 해드 유닛(1)을 임시 배치 연골(106)로부터 1단 낮은 베이스 물레이트(121)에 슬라이딩시키면서 세트하도록 하고 있기 때문에, 해드 유닛(1)을 매인 캐리지 (111)에 연착륙(soft landing)시키도록 세트할 수 있고, 무거운 해드 유닛(1)을 즐겁 없이 원활하게 세트 할 수 있다.

한편, 묘화 장치(B)의 메인티난스부(104)에는, 캠핑 장치 또는 물리님 장치에 병설하도록 와이핑 장치가 설치되어 있다. 또 17에 나타낸 비안 같이, 와이핑 장치(108)는 와이핑 시트(43)를 구비하는 와이핑 유 첫(132)과, 와이핑 유닛(132)를 해드 유닛(1)를 합하여 전티시키는 이동 기구(133)를 갖고 있다. 게디이 불(113)에 의해 메인티션스부(104)에 도입된 해드 유닛(1)에 대하여, 이동 기구(133)가 와이핑 유닛(13 2)을 X속 방향(주주사 방향)으로 진퇴시키도록 하여 와이함 등작시킨다.

와이필 유난(182)은 와이필 시트(131)을 클 형상으로 와인당한 조혈(級此), 됨(185)과, 조흡 됨(186)로부터 조혈한 와이필 시트(131)를 권취(卷取)하는 권취 됨(186)과, 조흡 됨(186) 및 권취 림(186)과 와이필 시트(131)를 걸쳐 와이핑 喜리(187)를 구비하고 있다. 또한, 조흡 몸(186)과 와이핑 콜리(187)로 사이에는 회전 속도 검查축을 겸하는 가이드 몰라(188)가 설치되며, 와이핑 콜리(187)의 근밤에는 세정액 공급 해드(189)가 설치되어 있다.

조출 활(135)은 이것에 설치한 토크 리미터에 의해 제통 회전하고, 권취 활(135)은 이것에 설치한 모터에 의해 구동 회전한다. 조출, 합(135)로부터 조출된 외미골 시트(131)는 기미드 홀러(136)을 빠져나가 경로 변경되고, 세정액 공급 헤드(139)로부터 세정액의 공급을 받은 후, 외미공 홈러(137)를 전화하여 권취 발(136)에 권취된다.

와이핑 물러(137)는 자유 화전 물러이며, 단력성 또는 유연성을 갖는 고무 물러 등으로 구성되어 있다. 와이핑 시에서의 와이핑 통러(137)는, 와이핑 시트(131)를 각 액체 방을 토총 해드(3)의 체도 본채(50)에 하층으로부터 꽉 구르도록 작용한다. 또한, 와이핑 시에는, 와이핑 물러(137)는 권취 발(136)의 회전을 받이 주행하는 와이핑 시트(131)에 의해 회전하며, 이동 기구(133)에 의해 와이핑 유닛(133) 전체적으로 X축 방향으로 이동한다. 이것에 의해, 와이핑 시트(131)가 체도 유닛의 하면, 즉, 12개의 액체 방을 토 출 헤드(3)의 해드 본체(50)에 차례로 슬라이딩 접촉하게 된다. 환안하면, 체드 본체(50)의 상대적인 이 등 방향에 대하여 와이핑 시트(131)가 역방향으로 주행하고, 각 해드 본체(50)의 노출 형성면(52)이 와이 등된다.

에드 본체(80)에 슬라이딩 접촉하여 가는 와이핑 시트(131)에는, 와이핑 홈러(137)에 도달하기 최전에 세 정액 공급 헤드(139)로부터 세정액, 즉, 필터 재료의 용제(187에) 등이 공급된다. 이것에 의해 각 헤드 본체(50)의 노을 형성면(오)에 부착된 필터 재료는, 와이핑 몰라(137)을 통하여 세정액을 합침(18년)와 와이핑 시트(131)에 의해 깨끗하게 와이핑된다. 또한, 상술한 바와 같이, 해드 본체(50)의 하단부는 이 것에 물드한 수지(62)에 의해 베벨링되어 있기 때문에, 이 와이핑 시에 해드 본체(50)가 와이핑 시트 (131)로 사용되지 않는다.

다음으로, 도 18 및 도 19을 참조하며, 얼리인먼트 마스크(0)에 마해서 설명한다. 실시형태의 조립 공처 (A)에서는 헤드 유닛(1)의 조립 재수에 관계없이, 항상 일장 대별의 조립 정밀도를 갖는 헤드 유닛(1)을 공급할 필요가 있다. 그래서, 캐리지(2) 및 12개의 백제 방을 토출 헤드(3)의 가준 위치를 마크한 원라 인먼트 마스크(0)을 준비하고 있다. 즉, 얼라인먼트 마스크(0)를 부품 위치의 원형(원관)으로 하고, 복 제로서의 헤드 유닛(1)을 미 조립 공치(A)에 의해 구성하도록 하고 있다. 이것에 의해, 헤드 뮤닛(1)에 대한 각 조립 공치(A)가 갖는 특징이나 시간 경과 변화 등의 정밀도적인 영향을 배제하도록 한다.

월라인만들 마스크(비)는, 캐리자(2)의 기준 위치 및 각, 백체 방을 토출 헤드(3)의 기준 위치를 마스크 패 된 형성한 마스터 플레이트(161)와, 마스터 플레이트(161)를 하속으로부터 유지하는 플레이트 옮더(162)로 구성되어 있다. 상염한 바와 같이, 각 백제 방을 토출 헤드(3)는 주주사 방향에 대하여 소정 각도(2) 도 40°~60°) 경사자게 설치되어 있다. 그래서, 마스터 뮬레이트(161) 및 튤레이트 홈데(162)는, 이경사각도에 맞추어 형성되어 있다.

보다. 구체적으로는, 마스터 물레이트(161)는 경사지게 탑재되는 액체 방을 토출 해트(3)의 해드 본체(5 0)에 대응하고, 그 긴 변에 평했한 2변과 짧은 변에 평했한 2변에 의해 사각형으로 형성되어, 불필요한 부분이 생기지 않도록 하고 있다. 또한, 마스터 플레이트(161)는, 원형으로서 미상(異常)이 생기지 않도록 두껍고 투명한 석영 유리로 구성되어 있다.

마스터 플레미트(161)의 표면에는, 각 액체 방을 토출 헤드(3)의 기준 위치를 나타내는 각 5개의 헤드 기준 마크(164, 164, 164, 164, 164)를 1세트로 하며, 이것이 양혹에 6세트씩 함계 12세트 형성되어 있다. 또한, 미 12세트의 헤드 기준 마크(164)의 외록에는, 캐리지(2)의 가준 위치를 나타내는 한쌍의 캐리지 기준 마크(165, 165)가 형성되어 있다. 또한, 단부에 위치하는 헤드 기준 마크(164)의 근방에는, 인식 카메라(353)의 화소 분해등을 조정하기 위한 미사제 화상(166)이 형성되어 있다.

각 5개의 해드 기준 마크(164)는, 액체 방을 토출 헤드(3)에서의 노출 형성면(52)의 충심 위치와, 2열의 노출 열(53, 53)의 각각 최외단부에 위치하는 함계 4개의 토출 노출(57, 57, 57, 57)의 위치를 표시하고 있다. 도 184에 나타낸 배와 같이, 각 해도 기준 마크(164)는 원형 라인의 내부에 증공(中空)의 심자를 그리는 통시에, 심자를 제외한 원형 내에 사선을 그려 형성되어 있다. 따라서, 이것을 안식 카메라(35 3)로 화상 인식(함상)하면, 암색(暗色)의 원형 부분 내부에 명색(明色)의 업자 부분이 인식된다.

상기와 동일하게, 각 캐리지 기준 마코(165)도 원형 라인의 내부에 중공의 섬자를 그리는 동시에, 삽자를 제외한 원형 내에 사선을 그려 형성되어 있다. 또한, 피사체 화상(166)은 격자 형상으로 양호한 정밀도 로 그린 증횡의 다수 라인으로 형성되어 있다. 또한, 노를 형성면(22)의 중심 위치를 나타내는 해도 기 준 마크(164)는, 4개의 토출 노름(57)의 위치를 나타내는 4개의 해도 기준 마코(164)로부터 연산 가능하 기 때문에, 생략할 수도 있다. 또한, 일라인먼트 마스코(0)에 형성된 패턴은, 다 동의 금속으로 대표되 는 불투명막을 임면 형성하고, 그 막을 반도체 기술을 이용하여 패터님하여 형성된다.

출레이트 올더(162)는, 도 19 및 도 20에 나타낸 바와 같이... 마스터 플레이트(161)보다 임주(一項) 크게 형성한 대략 사각형의 마스터 지지 플레이트(168)와. 마스터 지지 플레이트(168)의 된면 4개의 코너에 타착한 4개의 수지제 각(期)분류(168, 168, 169, 169)과, 마스터 지지 플레이트(168)의 표면에 설치된 마스터 플레이트(161)를 증황 부동으로 위치 결정하는 복수의 우래단 스톨퍼(170)와, 마스터 플레이트(161)를 마스터 지지 플레이트(163) 위에 부상한 상태에서 지지하는 복수의지지 판(171)과, 지지 판(171)에 대용하여 설치되고 마스터 플레이트(168)를 상촉으로부터 누르는 복수의 누를 불록(172)를 구비하고 있다.

복수의 우레탄 스톨퍼(170)는, 마스턴 플레이트(161)의 4개의 변에 각 2개씩 발망되어 있다. 또한, 복수의 지지 필(171)은 마스턴 플레이트(161)의 코너부에 각 2개씩 배치되며, 마스턴 지지 플레이트(161)에 대하여 높이 조절 가능하게 부탁되어 있다. 즉, 각 지지 필(171)은 조정 분들의 구조를 갖고 있으며, 마스턴 플레이트(161)의 표면, 즉, 마크 행성면(1616)의 레벨를 조정할 수 있도록 되어 있다. 복수의 누를 불특(172)은 각각 지지 필(171)에 대응하고 있으며, 지지 필(171)과의 사이에 마스턴 플레이트(161)를 개우도록 하여, 이것을 누르고 있다.

이와 같이 구성된 열리인면트 마스크(0)는, 후습하는 조립 중치(A)와 세트 HO(블(281)에 고정된다. 따라서, 마스터 지지 플레미트(189)의 작무의 각 애지부에는 2페의 고정 구멍(173, 173)과, 2개의 고정 구멍(173, 173) 사이에 배치한 편 구멍(174)이 형성되어 있다. 그리고, 멀리인명트 마스크(0)와 헤드 유닝(1)은 조립 중치(A)의 세트 HO(블(281)에 교환 세트된다.

다음으로, 액체 방을 토찰 혜드(3)의 조립 강치(A) 및 조립 방법에 대해서 설명한다. 초립 장치(A)는, 캐리지(2)에 12개의 액체 방을 토찰 헤드(3)를 임시 강착한 상기의 헤드 유닛(1)을 조립 대상물로 하고 헤드 유닛(1)의 캐리지(2)에 각 액체 방을 토출 헤드(3)를 양호한 정밀도로 위치 결정하며 접취(임시 교 장)하는 것이다. 또한 의 조립 장치(A)에서, 액체 방을 토출 헤드(3)를 임시 고정한 최드 유닛(1)은 세 정 공정 및 상기 핸물()4) 등의 부품 구성 공장을 거쳐, 묘화 장치(P)에 세트된다,

도 21 내지 도 25억 외관도에 나타낸 비와 광미, 조립 장치(4)는 기대(樂臺)(201) 위에 투명한 안전 커버 (202)를 갖고, 개대(201)에 에어 공급 기가(203) 등을 구성하는 동시에, 안전 커버(202) 내에 기대(魏 臺)(204)에 배치하도록 하여 주요 구성 장치(205)를 수용하며, 구성되며 있다. 가대(201)에는 생개의 케 스타(205)와 6개의 조정 볼트를 갖는 지지각(207)이 설치되어 있다. 안전 케버(202)의 창면에는 해드 유 닛(1)을 도입하기 위한 개폐 도머(208)가 설치되며, 그 상면에는 광고등(209)이 설치되어 있다.

주요 구성 장치(205)는, 헤드 유닛(1)를 탑재하고 미것을 수평면 내에서 X·V· 여방안으로 미름시키는 유 닛 미통 장치(211)와, 캐리지(2)에 임시 장착되어 있는 각 액체 방을 토출 해도(3)의 위치 보정을 행하는 헤드 보장 장치(212)와, 캐리지(2)에 각 액체 방을 토출 해도(3)을 접착하는 임시 고정 장치(213)와, 제 방을 토출 해도(3)의 위치 보정에 앞서 캐리지(2) 및 각 액체 방을 토출 해도(3)를 위치 인식하는 인 식 장치(214)와, 미들 유닛 미통 장치(211), 헤드 보장 장치(212), 임시 고정 장치(213) 및 인식 장치 (214)를 통할 제대하는 제이 장치(또 50 참조)(215)를 구비하고 있다.

이 조립 장치(A)에서는, 미리 유닛 이동 장치(211)에 상기의 열리인먼트 마스크(0)를 도입하고, 인식 장치(214)에 의해 열리인먼트 마스크(0)의 각 기준 마크(164, 165)를 화상 인식하며, 캐리지(2) 및 각 액체 방울 토출 헤드(3)의 기준 위치 데이터를 기억하며, 미 기준 위치 데이터(미스터 데이터)에 의가하며 개리지(2) 및 각 액체 방울 토출 헤드(3)의 위치 보정미 살행된다. 또한, 열리인먼트 마스크(0)는, 신규 헤드 유닛(1)의 도입 조립 시는 동본, 동일한 헤드 유닛(1)임지라도, 그 조립 개수 또는 가동 시간에 의 거하며 정기적으로 도입된다. 통본, 그 때에 기준 위치 데이터는 리제트된다.

한편, 헤드 유닛(1)은 각 액체 방을 토함 해드(3)의 헤드 본체(50)를 상황으로 하며 유닛 미통 장치(2) 1)의 상면에 제트되고, 헤드 유닛(1)의 조립은, 먼저 인식 장치(214)에 의한 캐리지(2)의 위치 인식으로 부터 개시한다. 캐리지(2)가 위치 인식되면, 이 인식 데이터와 기준 위치 데이터가 테교되고, 그 베교 결과에 의거하며, 유닛 미통 장치(211)에 의해 캐리지(2)의 위치 보험이 삼행된다. 다음으로, 인식 장치 (214)에 의해 액체 방을 토출 헤드(3)가 위치 인식되고, 이 인식 결과(비교 결과)에 의거하여 헤드 보정 장치(212)에 의해 액체 방울 토출 헤드(3)의 위치 보정이 실행된다.

.DI어서, 이 위치 보정 상태을 유지하면서, 임시 고정 장치(213)에 의해 헤드 유지 부재(4)를 통하여 액체 방울 토출 헤드(3)가 캐리지(2)에 접촉된다. 또한, 이 때, 접촉제가 경화될 때까지, 헤드 보정 장치 (212)는 액체 방을 토출 헤드(헤드 유지 부재(4))(3)를 움직미지 않도록 누르고 있다. 그리고, 이 액체 방울 토출 헤드(3)의 위치 인석으로부터 접촉까지의 공정을 액체 방을 토출 헤드(3)의 개수만큼 반복하도 목 하며, 전체 액체 방울 토출 헤드(3)의 임시 고정이 완료된다.

도 21 및 도 26에 나타낸 비와 같이, 유닛 이동 장치(211)는, 3개소의 조정 볼트(217)에 의해 수평으로 지지한 판 형상의 기대(204)에 넓은 점유 면적으로 배치되며 있다. 유닛 이동 장치(211)는 해드 유닛 (1)을 반전 상태로 세트하는 세트 테이블(231)과, 세트 테이블(231)을 하속으로부터 지지하는 어테이블 (232)과... 어테이블(232)을 하속으로부터 지지하는 ※ Y테이블(233)를 구비하고 있다. 해드 유닛(1)은, 세트 테이블(231)과 함께 탑재한 액체 방울 토출 해도(3)의 기율기에 공사지게 세트되어 있다. 따라서, 액체 방울 토출 해도(3)의 주주사 방향에 상당하는 방향이 X촉 방향으로 되고, 부추사 방향이 Y축 방향으로 된다.

도 27에 나타낸 바와 글이, 세트 테이블(231)은 복수의 원형 빼범 구멍(236)을 형성한 사각형의 베이스 클레이트(235)와, 베이스 플레이트(235)의 양축에 고정한 한쌍의 밴드 형상 블록(237, 237)을 갖고 있다. 각 밴드 형상 블록(237)의 상면에는 위치 결정 핀(236)이 설치되는 동시에 2개의 나사 구멍(239, 239)이 형성되어 있다. 즉, 헤드 무닛(1)은 세트 테이블(231)에 대하여 좌우의 2개소에서 위치 결정되고, 함계 4개소에서 나사 고정되도록 되어 있다. 또한, 베이스 플레이트(235)의 중앙 부분에는, 세트 테타블(23 1)을 아테이블(232)에 고정하기 위한 4개의 관통 구멍(240) 등이 형성되어 있다.

대와 같이, 헤드 유닛(1)은 세트 테이블(231)을 통하여 e테이블(232)에 고정되고, 마찬가지로 윌리인먼트 마스크(D)도 세트 테이블(231)를 통하여 e테이블(232)에 고정되도록 되어 있다. 미 경우, 헤드 유닛(1)과 얼라인먼트 마스크(D)는, e테이블(232)에 고정한 헤드 유닛(1)의 각 액체 방을 토홀 해드(3)의 노들 형성면(52)과, e테이블(232)에 고정한 얼라인먼트 마스크(D)의 마크 형성면(마스터 플레이트의 표면)(161a)에 등일 수평면 내에 위치하도록 설계되어 있다.

마찬가지로, 헤드 유닛(1)의 중량과 틀레이트 옵더(1)한)을 포함하는 일라인먼트 마스크(0)의 증량이 대략 통일한 중량으로 되도록 설계되어 있다. 이것에 의해, 얼라인먼트 마스크(0)의 위치 인식 통화과 헤드 유닛(1)의 위치 인식 통작을 완전히 동일한 조건으로 향할 수 있도록 한다. 또한, 세토 테이블(231)은 헤드 유닛(1)에 대하여 전용 부품으로 되어 있고, 헤드 유닛(1)이 면정되면 이것에 맞추어 제트 테이블 (231)도 변경된다.

다음으로, 도 28, 도 28 및 도 30을 참조하여 eH이불(232)에 대해서 설명한다. eH이불(232)은 새트 테이불(231)을 통하여 해도 유닛(1)을 미소 화장(미소 화장)시키는 화전 작동부(242)와, 화전 작동부 (242)을 구동하는 전퇴, 구동부(243)로 구성되어 있다. 화전 작동부(242)는 세트 H이불(231)에 고정되는 테이블 본제(245)와, 테이블 본제(245)로부터 전퇴 구동부(243) 축으로 연장되는 연결 왕(248)과, 테이블 본체(245)을 최전 기능하게 제지하는 물러 당(247)과, 물러 당(247)을 제지하는 제지대(249)을 갖고 있다. 미 경우, 세트 테이블(231)은, 테이블 본제(245)에 설치한 2개소의 위치 검정 판(250, 250)과 4개 소의 나사 구멍(251)을 통하며 테이블 본제(245)의 상면에 위치 결정 상태로 나사 고정되어 있다.

진퇴 구동부(243)는 동력원을 구성하는 6단미(불 모터(서보 모터)(253)와, 6단미(불 모터(253)의 주축 (254)에 커플링(255)을 통하며 면결되는 볼 나사(256)와, 볼 나사(266)와, 그 나사 결합되는 일나사 별록 (257)과, 암나사 블록(257)을 볼 나사(256)의 축 방향(24, 방향(25)으로 즐리게)의 가능하게 지지하는 때 인 슬라이더(258)를 갖고 있으며, 상기 연결 암(246)의 전단부가 연결되는 일 수용부(260)와, 베어링 (261)을 통하며 암 수용부(260)를 회통 가능하게 축지지하는 연극축 부제(252)와, 암나사 블록(257)에 대하면 연극축 부제(262)을 사후 방향으로 슬라이딩 가능하게 지지하는 서브 슬라이더(253)를 갖고 있다.

아테이를 모터(253)는 정목(正述) 회전 가능하게 구성되고, 어테이를 모터(253)가 정역 회초하면, 볼 나 사(256)에 의해 입나가 불록(257)이 매인 슬라이더(258)에 안배되어 X속 방향으로 전달한다. 입나가 등 목(257)이 진퇴하면, 이렇에 지지되어 있는 사보 슬라이더(263) 및 역적속 부제(262)도 X속 방향으로 전 퇴한다. 또한 역적축 부제(262)가 진퇴하면, 미것에 축적(報答)되어 있는 말 수용부(261)를 통하여 연 곱 암(245) 및 테이블 본체(245)가 테이블 본체(245)의 속성을 중심으로 회동한다. 즉, 테이블 본체 (245)가 수평면 내에서 정역 미소 회전한다(여방향으로 정역 이동).

또한, 이 회통에 따라, 테이블 본체(245)와 연작축 부자(262)의 중심간 거리가 변화하나; 이 커리의 변화는 처벌 습리에더(263)를 통하여 연작축 부재(362)가 (축 방향으로 적절히 미소 이동할으로써 출수된다. 또한, 암나사 블록(267)으로부터 물출되는 자랑판(265)과, 암나사 블록(267)의 진퇴에 따라 처랑판(265)이 인하는 3개의 포토인터립터(266)에 의해, 암나사 블록(257)의 이동단 위치, 즉, 테이블 본체(245)의 회동 범위(각도)가 구제되도록 되어 있다(오버런의 방자).

전퇴 구동부(243)는 메인 슬라이더(258)의 하축에 설치한 지지 플레이트(267)에 지지되어 았고, 이 자자 플레이트(267)가 화전 작동부(242)의 지지대(248)에 고정되어 있다. 그리고, 이 지지대(248)가 X 웨이 불(233)에 배치되어 있다.

다음으로, 도 36, 도 31 및 도 32를 참조하여 * YEID(급(233)에 대해서 설명된다. * YEID(급(233)은 어딘이급(232)을 하음으로부터 자자하는 자자 돌록(270)과, 자자 블록(270)을 갖추 방향으로 슬린이디 가능하게 자자하는 14록 단이급(271)을 14록 방향으로 슬린이디 가능하게 자자하는 14록 데이급(272)을 갖고 있다. 자자 블록(270)에는 6개소에 나사 구염(274)을 갖고 있으며, 이 4개소에 나사 구염(274)을 통하며 자자 블록(270)에 어딘이급(232)이 고정되어 있다.

X혹 대대불(271)은 X축 에에 슬라이더(276)와, X축 리니어 모터(277)와, X축 에이 슬라이더(276)에 병설 한 X축 리디어 스케일(278)로 구성되어 있다. 미찬가지로, Y축 테이블(272)은 Y축 에어 슬라이더(279)와, Y축 리니어 모터(280)와, Y축 에어 슬라이더(279)에 병설한 Y축 리니어 스케일(281)로 구성되어 있다. 또한, 도면 중의 부호 282 및 283은 각각 X축 케미를 배어 및 Y축 케미를 베어이다. 또 한, 부호 284는 양 리니어 모터(277, 280)의 앰프이다.

X록 리니어 모터(277) 및 Y속 리니어 모터(280)는 적절히 제어 구동되고, e테이붑(232)을 X속 방향 및 Y 축 방향으로 이동시킨다. 즉, 세트 테이블(231)에 세트된 헤드 유닛(또는 윌라인먼트 마스크(미)(1)은 수평면 내에서 e테이블(231)에 의해 e축 방향으로 이동하는 동시에, X Y테이블(233)에 의해 X축 방향 및 Y축 방향으로 이동한다.

다음으로, 헤드 보정 장치(212)에 대해서 설명한다. 헤드 보정 장치(212)는, 인식 장치(214)에 의한 액체 방울 토출 헤드(3)의 위치 인석에 의거하여, 헤드 유지 부재(4)을 통하며 약체 방을 토출 해드(3)을 X 축, Y혹 및 요축 방향으로 미소 미동시켜, 액체 방을 토출 헤드(3)의 위치 결정(위치 보장)을 행하는 것 이다. 또한 미것과 동시에 헤드 보정 장치(212)는 임시 고정 장치(213)와 혈통하여, 접착제가 융고말 때까지 헤드 유지 부재(4)를 캐리지(2)에 꽉 누르도록 기능한다.

도 23 및 도 33에 LIETU 바와 같이, 해드 보정 장치(212)는 상가 기대(204)의 안쪽에 부쳐한 보정 장치용 스탠드(301)와, 이것에 배치된 보정용 X YEI이를(302)과, 보정용 X YEI이를(302)과, 보정용 X YEI이를(302)과, 보정용 어테이를(303)과, 보정용 어테이를(303)과, 보정용 어테이를(303)과, 보정용 어테이를(303)과, 보정용 어테이를(303)과 의견에 등 장치(211)의 어테이를(232)과 완전히 동일한 구조를 갖고 있기 때문에, 대기자는 설명을 생략한다. 또한, 어테이를(232)에서는 그 전퇴 구동부(243)가 왼쪽에 위치하도록 배치되어 있다.

보정 장치용 스탠드(301)는, 도 33에 나타낸 바와 같이, 보정용 X-YH이용(302)이 배치되는 베이스 플레이트(307)와, 베이스 플레이트(307)를 지지하는 3세트의 각(脚)유닛(308, 308, 308)을 갖고 있다. 3세트의 각(보)(308)은 왼쪽부, 오른쪽부 및 중앙흥부의 3개소에 배치되어 있고, 각각 한쌀의 지주(支柱)(309, 309)의 장하에 고정한 상판(310) 및 하판(311)으로 구성되어 있다.

이 경우, 보정 장치용 스탠드(301)의 하홈 공간에는 유닛 이동 장치(211)에 의해 어동하는 해드 유닛(1)이 인명하고, 보정 장치용 스탠드(301)로부터 돌출된 만 유닛(304)에 이 해드 유닛(1)에 상혹으로부터 면하고 보장 장치(211)에 급합) 되어 있다. 그리고, 해드 유닛(1)의 이동 및 처리지(2)의 위치 보정은 유닛 이동 장치(211)에 의해 실행되고, 각 액체 방을 해드(3)의 위치 보정은 이 해드 보장 장치(212)에 의해 실행되다. 따라서, 임의의 1개의 액체 방을 토출 해드(3)의 위치 보정은 후 유닛 이동 장치(212)에 의해 실행된다. 따라서, 임의의 1개의 액체 방을 토출 해드(3)가 임시 고정된 후, 유닛 이동 장치(211)가 헤드 유닛(1)을 이동시켜, 다음 액체 방을 토출 해드(3)를 해드 보장 장치(212)에 면하게 했다.

도 33 내지 도 36에 나타낸 바와 같이, 보쟁용 X YEI이를(302)은 보정 장치용 스탠드(301)의 중임에 배 치되어, 있고, 보쟁용 eEI이를(303)를 자자하는 지지 블록(314)과, 지지 블록(314)을 X은 방향으로 슬라 이팅 가능하게 지지하는 보쟁용 X를 테이블(315)과, 보장용 X복 H이블(315)를 Y을 방향으로 슬라이팅 가 등하게 지지하는 보쟁용 Y록 테이블(316)를 갖고 있다. 지지 블록(314)에는 4개소에 나사 구멍(318)를 갖고 있으며, 이 4개소에 나사 구멍(318)를 통하여 지저 블록(314)에 보장용 eEIGI를(303)에 고정되어 있다.

보쟁용 X축 테미블(315)은 X축 에어 슬라이더(320)와, X축 리니어 모터(321)와, X축 에어 슬라이더(320) 에 병찰한 X축 리니어 스케일(322)로 구성되어 있다. 미찬가지로, 보쟁용 Y축 테미블(318)은 Y축 에머 슬라이더(323)와, Y축 리니어 모터(324)와, Y축 에머 슬라이더(323)에 병찰한 Y축 리니어 스케일(325)로 구성되며 있다. 또한, 도면 중의 부호 326 및 327은 각각 X축 케이블 베며 및 Y축 케미블 베이미며, 부 호 328은 양:리니어 모터(321, 324)의 엠프이다.

또 37, 도 38 및 도 39에 나타낸 바와 같이, 암 유닛(304)은 해도 유지 부재(4)의 한생의 결합 구범(76, 76)에 결합하는 한생의 결합 일(33), 33))과, 한생의 경합 (2(33), 33))을 자자하는 보래되(322)과, 보래 및(3322)를 승강시키는 암 승강 기구(333)와, 암 승강 기구(333)를 자자하는 자자대(334)로 구성되어 있다. 자자대(334)는 보정용 e테이블(303)에 고정되는 고장관(335)과, 고정관(336)으로부터 암쪽으로 연장되는 한생의 나자 암(337, 337)과, 한생의 나자 암(337, 337)의 전단에 고정한 연작관(338)으로 구성되고, 암족을 향하며 역 대, 자 형상으로 연장되어 있다.

임 승강 기구(333)는 브래캇(332)을 승강 가능하게 지지하는 승강 슬라이더(340)와, 연취판(338)의 하부 에 고정되고 승강 슬라데터(340)을 승강사키는 에어 설린더(341)로 구성되어 있다. 메어 실린더(341)로 구성되어 있다. 메어 설린더(341)의 에어 공급 키기(203)에 접속되어 있고, 에어 밸브 등의 전환에 있해 영강 슬라이더(340)을 안내로 하여 브래킷(332)을 승강시킨다. 브래킷(332)은 「그 자 형상으로 형성되고, 선단이 두 달래로 형성되어 있다. 그리고, 이 두 달래 부분에 각각 결합 암(331, 331)이 하환으로 부탁되어 있다.

각 결합 암(331)은, 도 40에 나타면 비와 같이, 헤도 유지 부재(4)의 결합 구임(76)에 산입되는 결합 판 (343)과, 결합 판(343)을 상하등 가능하게 유지하는 판 폴더(344)와, 판 폴더(344)에 내장되고 결합 판 (343)을 미대쪽으로 기압하는 고일 소포링(345)을 갖고 있다. 판 폴더(344)의 상당부는 브래주(32)에 하음으로부터 끼워 갖추도록 하여 고정되어 있다. 결합 판(343)의 선단부는 테이퍼 형상으로 형성되어 있고, 미 테미퍼부(347)는 혜도 유지 부재(4)의 결합 구임(76)에 대하여 기단 축이 대공(大權)으로 선단하고, 이 레미퍼부(347)는 혜도 유지 부재(4)의 결합 구임(76)에 대하여 기단 축이 대공(大權)으로 선단 등이 소공(시원)으로 형성되어 있다. 이것에 의해, 결합 판(343)은 결합 구임(76)에 합갑지 않게 결합하도록 되어 있다.

초가, 상태에 있어서, 양 결합 암(33), 331)은 에어 실린더(341)에 의해 상승단 위치에 이동하고 있으며, 유닛, 이동 장치(211)에 의해 해도 유닛(1)를 이동시킨 후, 에머 실린더(341)에 의해 양 결합 암(331, 331)을 하당시키면, 그 한병의 결합 판(345, 343)이 원하는 해도 유지 부재(4)의 결합 구멍(36, 76)에 결 합한다. 또한, 에머 실린더(341)는 상겨의 재어 장치(215)에 의해 단이며 제머되고 있으며, 임시 고정 장치(213)에 의해 도포된 접착제가 응고릴 때까지, 위치 보관 육의 해드 유지 부재(4)를 그대로 캐리지 (2)에 누르고 있다.

즉, 양 결합 암(33), 331)을 허강시킨 에머 살린데(341)는, 헤드 유지 부제(4)의 위치 보장 및 접착제의

도포(상세는 후술합)가 실행된 후, 접착제의 용고 시간(소쟁의 접착 강도에 도달하는 시간)이 경괴했을 때에 양 결합 암(331, 31)을 원래의 위치로 상송시킨다. 또한, 본 실시형태에서는 결합 판(343)을 코밀 소프림(345)에 의해 기압하도록 하고 있으나, 코밀 스프림(345)을 생략하며, 결합 판(348)과 판 옵다 (344)를 밀체화한 단순 구조로 할 수도 있다.

이상의 구성에서는, 암 유닛(304)의 양 결합 암(331, 331)이 하강하여 해드 유지 부재(4)에 결합하면, 보 점용 e데이붑(303) 및 보정용 X. Y데이붑(302)이 구동하여, 해드 유지 부재(4)를 통하여 액체 밤을 토출 해드(3)를 위치 결정한다. 그리고, 접착제가 용고될 때까지, 이 위치 결정 상태가 유지된다. 즉, 암 유 닛(304)의, 양 결합 암(331, 331)이 위치 결정 상태에서 헤드 유지 부재(4)를 캐리지(2)를 했하여 누르고 있으며, 이 헤드 유지 부재(4)에 임시 고정 장치(접착)(213)가 만하게 된다.

다음으로, 인식 장치(214)에 대해서 설명한다. 도 24 및 도 41에 나타낸 바와 같이, 인식 장치(214)는 보정용 X (위미분(302)의 앞부분을 남도록 보정 장치용 스탠드(301) 위에 고정한 카메라 스탠드(361)와, 카메라 스탠드(361)의 앞면에 고정한 카메라 위치 조절 유구(352)과, 카메라 위치 조절 유닛(352)에 부착 한 한쪽의 인식 카메라(000 카메라)(353, 353)로 구성되어 있다. 이 경우, 한쌍의 인식 카메라(353, 353)는, 인식 대상으로 되는 헤드 유닛(얼라인먼트 미스크(마))(1)에 대하여 고정적으로 설치되어 있다.

카메라 스탠드(351)는 역 [L] 자 형상으로 앞쪽으로 연장되는 점우 한생의 각편(即)는) 부재(355, 355)와, 한생의 각편 부재(365, 355) 사이에 결권 가로로 긴 앞면 플레이트(356)을 갖고 있다. 카메라 위치 조절 유닛(352)를 통하여 앞면 플레이트(356)에 고정된 한생의 인식 카메라(363, 353)는, 헤드 보정 장치(212)의 한쌍의 결합 암(331, 331)보다 약간 높은 위치에, 또한, 약간 앞쪽으로 돌출된 위치에 배치 되고(도 중 참조), 결합 암(331)과의 간섭이 방지되도록 되어 있다.

도 41 내지 도 4세 나타낸 바와 같이, 카페라 위치 조절 유및(352)은 앞면 뮬레미트(356)에 부가적으로 설치한 7층 조정 뮬레미트(368)와, 7층 조정 플레미트(356)의 하단부에 부착한 마이크로 스테이지(359)와, 왼쪽 인식 카메라(353a)를 유지하는 왼쪽 카메라 용대(350)와, 오른쪽 인식 카메라 (355))을 유지하는 오른쪽 카메라 홈대(361)를 갖고 있다. 7층 조정 플레미트(360)는 앞면 플레미트 (355)와의 사이에 연작 방향으로 연장되는 한 학의 카미드 레알(362, 362)을 갖는 동시에, 앞면 뮬레미트 (356)의 상단에 맞당게 한 조정 볼토(363)를 갖고 있다. 이 조정 볼토(363)의 정역 회전에 인해, 7층 조 정 클레미트(360)를 통하며 양 인식 카메라(363, 363)의 상하 방향의 위치를 조절할 수 있도록 되어 있다.

마이크로 스테이지(359)는, 오른쪽 카메라 홈더(361)를 통하며 오른쪽 인식 카메라(353b)를 지치하는 X축 스테이지(365)와, X축 스테이지(365)를 지지하는 통시에 Z축 조정 홈레이트(368)와 하단부에 고정한 V축 스테이지(366)로 구성되어 있다. X축 스테이지(365)는 오른쪽 인식 카메라(363b)를 X축 방향으로 미소 미동 가능하게 구성되고, 오른쪽 인식 카메라(363b)에서의 전후 방향의 위치를 조절 가능하게 구성되어 있다. 마찬가지로, Y축 스테이지(366)는 오른쪽 인식 카메라(363b)에서의 참부 방향의 위치를 조절 가능 하게 구성되어 있다.

한판, 왼쪽 카메라 홈더(360)는 7속 조형 플레이트(368)의 6단부에 고정되어 있다. 따라서 왼쪽 카메라 홈더(360)을 통하며 고정적으로 설치한 왼쪽 인식 카메라(3536)에 대하며, 오른쪽 인식 카메라(3536)을 미예크로 스테이지(3539)에 의해 위치 조절하도록 되어 있다. 상술한 바와 같이, 좌우의 인식 카메라(3536, 3536)에 의해, 2개의 토을 헤드(576, 576)를 동시에 위치 인식하기 때문에, 특히 신규 액체 방울 토을 헤드(3)를 취급할 때에는, 미리 마이크로 스테이지(359)에 의해 좌우 인식 카메라(3536, 3536)의 마간 거리, 즉, 사이간 거리를 조절하도록 한다. 또한, 도면 중의 부호 367은 카메라 위치 조절 유닛(362) 및 양 인식 카메라(353, 353)를 위제로 덮는 카메라 커버이다.

이와 같이 구성된 인식 정치(전4)에서는, 한쪽 인식 카메라(353)와 유닛 이동 기구(211)인 X축 테이블 (271)의 활동에 의해, 커리자(2)의 2개의 기준 마크(기준 판(12, 12))(26, 26)가 위치 인식된다. 즉, 한 쪽 인식 카메라(353)에 의해 한쪽 가준 만(12)의 항상 인식이 실행되고, 이어서 캐리자(2)가 X축 방향으로 이동하여, 다른쪽 기준 판(12)의 항상 인식이 실행되다. 그리고, 이 인식 결과에 의거하여, 유닛 이동 장치(건1)에 의해 캐리지(해드 유닛(1))(2)의 위치 보험이 설행되다. 확인을 위하 다시 위치 인식이 실행된다.

또한. 한쌤의 인식 카메라(353, 363)에 의해, 각 액체 방울 토출 해드(3)의 기준이 되는 2개의 토출 노출 (576, 576)이 동시에 위치 인식된다. 즉, 해당하는 액체 방울 토출 해드(3)가 한쌤의 인식 카메라(353, 353) 비로 아래로 이동하며, 2개의 토출 헤드(576, 576)가 동시에 화장 인식된다. 또한, 이 상태에서 해 드 유지 부재(4)에 헤드 보정 장치(212)가 면하며, 액체 방울 토출 헤드(3)의 위치 보정이 살頭되며, 임 시 고청 장치(213)에 의한 접촉이 살행된다. 또한, 얼라인먼트 마스크(0)에서의 각 마크(164, 165)의 인 식도 장기와 동일하게 실행된다.

다음으로, 임시 고경 장치(213)에 대해서 설명한다. 도 22 및 도 49세 나타낸 비와 같이.. 상키 기대(204)의 오른쪽부에는 보정 장치용 스탠드(301)를 남도록 하여 전후 방향으로 연장되는 공유 스탠드(219)가 설치되어 있고, 임시 고정 장치(213)는 이 공유 스탠드(219)의 앞부분에 배치되어 있다. 임시 고정 장치(213)는 이 자라 사각형 제기 플레이트(372)와, 서각형 지지 플레이트(372)와, 서각형 지지 플레이트(372)와, 사각형 지지 플레이트(372)와, 사건형 지지 플레이트(372)의 하면에 고정한 매어 테이블(373)과, 에어 테이블(373)의 선당부에 고정한 감성제 도포 장치(374)와, 참 위치에 이동한 접착제 도포 장치(374)에 하족으로부터 연하는 접착제 트레이(375)를 구대하고 있다. 접착제 트레이(375)는 공유 스탠드(219)에 고정되어 있고, 접착제 도포 장치(374)로 부터 들어진 접착제를 받도록 되어 있다.

도 45 내지 도 49에 나타낸 비와 같이, 에머 테이블(373)은 사각형 지자 클레이트(372)에 부춰한 Y홈 에 어 테이블(377)과, Y홈 에에 테이블(377)의 선단부에 부춰한 서브 Y족 에머 테이블(378)과, 서브 Y족 에 어 테이블(378)의 선단부에 부춰한 X홈 에어 테이블(379)과, X홈 에어 테이블(379)의 선단부에 부춰한 X 좀 에어 테이블(380)로 구성되어 있다. 그라고, 이를 Y혹 에어 테이블(377), 서브 Y홈 에어 테이블 (378), X홈 에어 테이블(379) 및 Z홈 에어 테이블(380)은 모두 참기의 에어 공급 기기(203)에 접속된 에 어 실린다(377a, 378a, 379a, 380a)와 슬라미다(377b, 378b, 379b, 380b)로 구성되어 있다.

집착제 도포 증치(374)는 상기의 2층 에머 테이븀(380)에 고정한 연직 지지판(382)과, 연직 지지판(382)의 하부로부터 앞쪽으로 물출되는 좌우 한생의 수평 자지 븀록(383, 383)과, 각 수평 지지 븀록(383)에 부착한 한생의 디스펜서 유닛(384, 384)과, 상기의 공유 스탠드(219)에 지지한 디스펜서 콘트롤러(385)로 구성되어 있다. 한생의 디스펜서 유닛(384, 384)은 상기 한쌍의 결합 암(331, 331) 또는 한생의 인식 카메라(353, 353)에 대하여 앞쪽으로부터 대치하도록 배치되어 있다.

각 디스펜서 유닛(384)은 선단에 접착제 주입 노름(387)를 장착한 디스펜서(388)와, 디스펜서(388)에 집 착제를 공급하는 카트리지 형식의 실린지(389)와, 디스펜서(388) 및 실린지(389)를 유지하는 디스펜서 옵 더(390)를 구비하고 있다. 디스펜서 옵더(390)는 수평 지지 블록(383)의 선단부에 각도 조절 기능하게 부참되어 있고, 본 실시형태에서는 접착제 주입 노름(387)이 수평에 대하여 45°정도 경사지도록 조철되 더 있다. 또한, 각 수평 지지 블록(383)은 면직 자지판(382)에 대하여 전후 및 좌우 방향으로 위치 조철 가능하게 고정되어 있다.

상술한 비와 길이, 접착제는 상기 2개의 접착제 주입 노출(387, 387)을 사용하고, 해도 유지 부제(4)의 작을 이루는 한쪽의 2개의 접착제 주입 구멍(77a, 77a)에 통시에 주입(도포)되는 동시에, 양 접착제 주입 노출(387, 387)의 Y축 방향으로의 이동을 거친 후, 작을 이루는 다른쪽의 2개의 비접착제 주입 구멍(77b, 77b)에 동시에 주입(도포)된다. 따라서, 양 접착제 주입 노출(387, 387)의 이간 치수는, 해도 유지 부재(4)에서의 폭을 이루는 접착제 주입 구멍(77a(77b), 77a(77b)의 이간 치수에 대응하고 있다. 또한, 소청의 검사과도를 갖는 각 접착제 주입 노출(387)은 긴 구멍인 접착제 주입 구멍(77)에 제워 넣어지고, 그 내주면에 분무하도록 하며 접착제를 주입한다.

그런데, 헤드 보쟁 장치(212)는 위치 결정 동작을 완료한 상태에서 그대로 헤드 유지 부재(4)를 제리지 (2)에 꽉 누르도록 하며, 이것을 부동(자화)으로 유지하고 있다. 이것에 대하며, X혹 에머 테이블(379) 및 Y축 에머 테이블(377)이 구동하며, 2개의 접착제 주입 노물(387; 387)를 해드 유지 부재(4)의 2개의 접착제 주입 구멍(774, 774) 비로 위에 이동시킨다. 여기서, Z축 메미 테이블(380)이 구동하며, 2개의 접착제 주입 노물(387; 387)을 2개의 접착제 주입 구멍(774, 774)에 동시에 삽입한다.

다음으로, 실린지(389)에 의해, 2개의 접촉제 주입 노름(387, 387)로부터 소청 방(디스펜서 콘트홀러(385)로 조정)의 접촉제가 주입된다. 이어서, 2층 에어 H이클(380)의 접촉제가 주입된다. 이어서, 2층 에어 H이클(380)로 2개의 접촉제가 주입된다. 이어서, 2층 에어 H이클(378)을 구동하여, 2개의 접촉제 주입 노름(387, 387)을 감송시키는 동시에, 서부 역 에어 H이클(378)을 구동하여, 2개의 접촉제 주입 구흥(387, 387)을 다른쪽 2개의 접촉제 주입 구명(776, 776) 배로 위에 미동시킨다. 이 경우, 하드 유치 부제(4)에 서의 확률 이후는 2세트의 접촉제 주입 구명(776, 776), 776(776)) 사이의 가리는 일정하기 때문에 여기 서는 Y축 에어 H이클(378)만을 구몽시키도록 한다.

다음으로, 단시 집학제 주입 노출(397, 397)을 상승시키고 나서, 임시 고장 장치(213)를 휴지시켜 집학제 의 응고 시간을 기다린다. 용고 시간이 경과하면 해트 보정 장치(212)가 해드 유자 부재(송)에 대한 결 합을 해제하면, 임의의 1개의 액체 방을 토출 해도(3)의 임시 고정(위치 결정 및 접촉) 작업이 완료된다. 그리고, 이 해드 보장 장치(212)와 임시 고정 장치(213)의 협동에 의한 액체 방을 토출 해도(3)의 위치 결정 및 집학 작업이 12회 반복을으로써, 액체 방을 토출 해드(3)의 임시 고정이 완료되고, 각각 해드 보 정 장치(212)와 임시 고정 장치(213)는 홈 위치로 되돌아간다.

여기서, 또 30을 참조하며, 제이 장치(215)에 대해서 설명하는 동시에, 이 제이 장치(215)에 의치한 해드 유닛(1)의 일련의 조립 순서에 대해서 설명한다. 또 되의 블록도에 나타낸 바와 같이, 제에 장치(215)에 서의 제이제는 캐리지(2) 또는 액체 방을 토출 해드(3)의 설계상의 위치 데이터 등을 조작 파널(401)에 의해 입력하는 입력부(402)와, 유닛 마음 장치(211) 등의 구성 장치를 구동하는 각종 드라이버 등을 갖는 구동부(403)와, 인식 카메라(353)에 의해 위치 인식을 행하는 검출부(404)와, 조립·장치(A)의 각 구성·장 치를 통괄 제이하는 제머부(405)를 구비하고 있다.

구동부(403)는 유닛 이동 장치(211)의 각 모터를 구동 제어하는 이동용 드라이버(407)와, 해드 보정 장치(212)의 각 모터를 구동 제어하는 보쟁을 드라이버(408)와, 임시 고정 장치(213)에서의 에어 테어블(373)의 각 에어 실린다를 구동 제어하는 어머용 드라이버(408)와, 임시 고정 장치(213)에서의 다스핀지 유닛(384)을 제어하는 다스핀서 콘트롤라(385)를 갖고 있다.

제어부(405)는 CPU(411), RM(412), RM(413) 및 P-CON(414)을 갖고 있으며, 이름은 서로 버스(415)를 통하여 접속되어 있다. RM(412)에는 CPU(411)에 의해 처리하는 제어 프로그램을 기억하는 제어 프로그램 이외에, 각종 제어 데이터를 기억하는 제어 데이터 영역을 갖고 있다. RM(413)은 외부로부터 집략한 외치 데이터 또는 인식 카메라(353)가 얼리인먼트 마스크(이로부터 얻은 마스터 위치 데이터 등을 가억하는 위치 데이터 등을 가억하는 위치 데이터 등의 미외에, 각종 레지스터군을 갖고, 제어 처리를 위한 자연 영역으로서 사용된다.

P-COM(414)은 CPU(411)의 기능을 보충하는 동시에, 주변 회로와의 인터페이스 신호를 취급하기 위한 논리 회로 또는 EIOI대(416)가 구성되어 있다. [[EICHW. P-COM(414)은, 조작 [[III](401)과 전속되고 입력부 (402)로부터의 각종 지령 등을 그대로 또는 가공하여 바스(415)에 수용한다. 또한 P-COM(414)은 CPU(411)와 연동하며, CPU(411) 동으로부터 버스(415)에 출력된 데이터나 제어 신호를 그대로 또는 가공하여 구동부에 출력한다.

그리고, CPU(4(1))는, 상기의 구청에 의해, RM(4(2) 내의 제어 프로그램에 따라 PCON(4(4))을 통하여 각 중 건물 신호, 각종 지명, 각종 데이터 등을 입력하고, RM(4(3)) 내의 각종 데이터를 처리하며, P CON(4(4))을 통하여 구동부(403)에 제어 신호을 출탁한다. 이것에 의해, 유닛 미동 장치(2(1)), 해드 보청 장치(2(2)), 임시 고청 장치(2(3)) 등의 조립 장치(4) 전체가 제어된다.

예를 물면, 인식 카메라(353)로부터 얻은 얼라인먼트 마스크(0)의 마스터 위치 데이터 및 인식 카메라 (353)로부터 얻은 해드 유닛(1)의 유닛 위치 데이터는 RAM(413) 내에 저장되고, ROM(412) 내의 제어 프로 그램에 따라 마스터 위치 데이터와 유닛 위치 데이터가 비교되며, 그 비교 결과에 의거하여 유닛 이동 장 치(211) 및 제드 보청 장치(212) 등이 제어된다. 여기서, 실시형태의 조립 장치(A)에 의한 헤드 유닛(1)의 조립 방법에 대해서 순사를 따라 설명한다. 이 조립 장치(A)에서는, 헤드 유닛(1)의 도입에 앞서, 먼저 얼라인먼트 마스크(D)가 도입된다. 알라인먼트 마스크(D)가 세트 테이블(21)에 세트되면, 유닛 이동 장치(211)가 구동하고, 알라인먼트 마스크(D)의 한 쪽 캐리지 기준 마크(165)를 한쪽 인식 카메라(353)에 면하게 하며, 한쪽 캐리지 기준 마크(165)를 위치 인식한다. 다음으로, 유닛 이동 장치(211)의 X축 테이블(211)이 구동하고, 다른쪽 캐리지 기준 마크 (165)를 인식 카메라(353)에 면하게 하며, 다른쪽 캐리지 기준 마크(165)를 위치 인식한다.

다음으로, 유난 이동 공치(211)가 구동하고, 얼라인먼트 마스크(D)의 단분에 위치하는 헤드 기준 마크 (164)를 한생의 인식 카테라(363, 363)에 동시에 면하게 하며, 2개소의 헤드 기준 마크(164, 164)를 동시 에 위치 인식한다. 미것을 순서에 따라 난복하며, 12개의 액체 방을 토홀 해도(3)에 대응하는 12세트의 헤드 기준 마크(164)를 위치 인식한다. 미와 같이 하여, 왕라인먼트 마스크(D)의 위치 인식이 완료되면, 엄라인먼트 마스크(D)를 좀 위치로 되롭라고, 세트 테이블(231)에 헤드 유닛(1)을 재배치한다.

여기서, 헤드 유닛(1)을 상기와 완전히 동일한 순서로 이동시켜. 먼저 캐리지(2)의 한쌍의 가준 판(12, 12)를 위치 안식하고, 이 인식 결과에 의가하여, 유닛 이동 장치(21)에 의해 캐리지(해드 유닛(1))(2)를 위치 보정한다. 다음으로, 상기와 동일한 순서에 의해, 첫 번째 액체 방을 토출 해드(3)의 헤드 본제 유지 부재(4)(50)를 헤드 보정 장치(212)의 한쌍의 결합 암(331)에 면하게 하고, 헤드 유지 부재(4)에 결합 암(331)을 결합시킨다. 여기서, 한쌍의 인식 카메라(353, 353)에 의해 헤드 본제(50)의 위치 기준이 되는 2개의 토출 노출(57a, 57a)을 위치 인식한다.

다음으로, 헤드 보정 장치(212)를 구동하고, 삼기의 인식 결과에 의거하며 하드 유지 부제(4)를 통하여 역체 방을 토출 헤드(3)를 위치 결정한다. 그리고, 이 위치 결정 상태에서 임시 고정 장치(213)를 구동하고, 한생의 집학제 주입 노읍(367, 387)를 헤드 유지 부제(4)에 만하게 하며, 집학제의 주입을 향한다. 집학제의 주인은, 임시 고정 장치(213)의 서브 Y을 에어 실린더(378)에 의해 집학제 주입 노읍(367)의 이 동을 따라 2회 실시된다. 집학제의 주입이 완료되면, 단기마 제어에 의해 집학제의 결화를 기다라; 헤드 보쟁 장치(212)의 헤드 유지 부제(4)에 대한 결합를 해제한다.

이와 길이 하며, 첫 번째 액체 방을 토을 헤드(3)의 위치 결정 및 임시 고정이 완료되고, 이 작업을 두 번째로부터 열두 번째 액체 방을 토을 헤드(3)까지 반복한다. 그리고, 마지막으로 유닛 이동 장치(211), 헤드 보장 장치(212) 및 임시 고쟁 장치(213)를 각각 홈 위치로 되줍리고, 조립된 헤드 유닛(1)을 세트 데이블(조1)로부터 제기한다. 그 혹 헤드 유닛(1)은 액체 방을 토히드(3)의 세정을 가치는 동시에, 이것에 앤롤(14) 또는 양 어썸플라(15, 16) 등의 구성 부품을 구성하여, 요화 장치(명)에 유반된다.

또한, 본 실시형태에서는, 액체 방울 토출 해드(3)를 해드 유지 부제(4)를 통하여 캐리지(2)에 집확하고, 집착 부분이 금속과 금속의 집착으로 되도록 하고 있으나, 액체 방을 토출 해드(3)를 직접 캐리지(2)에 집화하는 구조로 할 수도 있다.

그런데, 본 발명의 헤드 유닛의 조립 장치 및 이것에 의해 조립되는 헤드 유닛(1)은, 상기의 묘화 장치 (8)뿐만 아니라, 각종 플렛 디스플레이의 제조 방법, 또는 각종 전자 다바이스 및 광 디바이스의 제조 방법 법 등에도 적용 가능하다. 그래서, 이 헤드 유닛(1)를 사용한 제조 방법을 액장 표시 장치의 제조 방법 및 유기 단 장치의 제조 방법을 예로 들어 설명한다.

도 51은 액정 표시 장치의 컬러 필터의 분분 확대도이다. 도 51e는 필면도이고, 도 5b는 도 5le의 6-8 전 단면도이다. 단면도 각 부분의 해청은 일부 생략한다.

도 51a에 나타낸 바와 같이, 컬러 필터(500)는 매트릭소 형상으로 배열된 화소(필터 소자)(512)를 구비하고, 화소와 화소의 경계선은 칸막이(513)에 의해 구획되어 있다. 회소(512)의 하나마타에는 적석(8), 녹색(8), 항색(8) 중 하는 하나의 잉크(필터 재료)가 도입되어 있다. 이 에에서는 적석, 녹색, 청색의 배석(6), 항색(8) 중 하는 하나의 잉크(필터 재료)가 도입되어 있다. 이 에에서는 적석, 녹색, 청색의 배치를 이른바 모자이크 배열로 했으나, 스트라이프 배열, 델타 배열 등, 그 미외의 배치로 할 수도 있다.

도 51b에 나타낸 바안 같이, 컬러 끌더(500)는 투광병 기판(511)과 처광성 칸막미(613)를 구비하고 있다. 칸막미(513)가 형성되지 않은(체개된) 부분은 성기 화소(512)를 구성한다. 이 화소(512)에 도입된 각색 의 잉크는 학색흥(521)을 구성한다. 칸막미(513) 및 학색흥(521)의 삼판에는 오대교투흥(522) 및 전국흥 (523)이 형성되어 있다.

도 있는 본 발명의 실시형태에 의한 월터 필터의 제조 방법을 설명하는 제조 공청 단면도이다. 단면도 각 부분의 해왕은 일부 생략한다.

악 두배 0.7mm, 세로 38mm, 가로 30mm의 무말합리 유리로 이루어졌 투양 기관(5) 1)의 표면을 열동황산에 과산화수소수를 [증명해 참가한 세정액으로 세정하고, 중수(統計)로 린스한 후, 에어 건조를 맺하며 청장 표면을 얻는다. 이 표면에 스피터링함에 의해 교통막을 평균 0.2mm의 막 두께로 맺성하고, 금속송(5) 4:)을 얻는다(도 52:31).

이 기판을 핫, 클레이트 위에서 80°C에서 5분간 건조시킨 후, 금속을(514) 표면에 스판 코팅에 의해 포토 레지스트홀(도시, 생략)을 형성한다. 이 기판 표면에 필요한 메트릭스 패턴 형상을 요하한 미스크 필름을 밀착시키고, 지외선으로 노괄을 향한다. 다음으로, 이것을 수산화활동을 88당한 미스크 필름을 리 현상액에 참지(發達)하여, 미노괄 부분의 포토레지스트를 제거하고, 레지스트볼을 패턴(한다. 이어 서, 노출된 금속론을 검산을 주성본으로 하는 메형액으로 에칭 제거한다. 이와 같이 하여 소장의 매트릭스 패턴을 갖는 처활총(문학 매트릭스)(514)를 얻을 수 있다(도 오:♡). 처활총(514)의 막 두째는 대략 0.2m이다. 또한, 처광총(514)의 폭은 대략 22m이다.

이 기판 위에 네가티브형 투명 이크릴게의 감광성 수지 조성률(615.)를 역시 스핀 코팅밭에 의해 더 도포 한다(도 52:53). 이것을 100c에서 20분간 프리베이킹한 혹, 소정의 메트릭스 패턴 혈상을 모화한 마스 크 필름을 사용하여 자와선 노광을 향한다. 미노광 부분의 수지를 역시 일괄리성 현상적으로 현상하고, 순수로 란스한 후에 스핀 간조시킨다. 최종 건조로서의 매프타베이킹을 200c에서 30분간 혈하고, 수지 부활 용분히 경화(硬化)시킴으로써, 병크총(515)이 형성되며, 차광총(514) 및 병크총(515)으로 이루이전 간막이(513)가 형성된다(도 52:54). 이 병크총(515)의 약 두께는 평균 2.7개이다. 또한, 병크총(515)의 폭은 대략 14㎞이다.

얼어진 차광용(514) 및 뱅크용(515)에 의해 구획된 착색용 형성 영역(특히, 유리 기판(511)의 노출면)의 잉크 습윤성(wettability)을 개설하기 위해, 건식 에장, 즉, 플라즈마 처리를 행한다. 구체적으로는, 혈 몸에 산소를 20% 부가한 혼합 가소에 고전압을 인기하고, 플라즈마 분위기에서 에청 스폿으로 형성하며, 기판을 이 에청 스폿 마래를 통과시켜 에청한다.

다음으로, 칸막이(513)에 의해 구획되어 형성된 화소(512) 내에 상기 위점색), 6(녹색), 8(청색)의 각 잉크를 잉크켓 방식에 의해 도입한다(도 52:55). 액체 방률 토출 헤드(잉크켓 혜도)에는, 피에조 압견 효과를 잉크랑 방식에 의해 도입한다(도 52:55). 액체 방률 토출 헤드(잉크켓 혜도)에는, 피에조 압견 효과를 응용한 정말, 헤드를 사용하고, 미소 잉크방울을 착색총 형성 영역미다 대방을 선택적으로 남린다. 구동 주파수는 14:44m, 즉, 각 잉크방울의 토출 간격은 83.54x로 설정한다. 헤드라 타깃과의 거리는 0:31mm로 설정한다. 헤드로부터 타깃인 착색총 형성 영역으로의 비상(形理) 숙도, 비행 곡건, 새를라이트 (최대리)라고 불리는 분열 미주(法主)방울의 발생 방지를 위해서는, 잉크의 물성은 물론 헤드의 피에조 소자를 구동하는 파형(전임을 포함함)이 중요하다. 따라서, 미리 조건 설정된 파형을 프로그램하여, 잉크방움을 전색, 녹색, 청색의 3색을 동시에 도포하여 소정의 배색, 파턴으로 잉크를 도포한다.

잉크(필터 재료)로서는, 예술 들어, 폴리우레탄 수지 율리고대에 무기 만료(觀報)를 분산시킨 후, 저비점 용제로서 시클로핵시는 및 마세트산부팅을, 고비점 용제로서 부탈칼비통마세테미트를 부가하고, 비미온계 계면환성제 0:01중당자를 분산제로서 더 첨기하며, 점도 8~8센티푸마즈(centipolse)로 한 것을 사용한다.

다음으로, 도포한 잉크를 건조시킨다. 먼저, 자연 분위기 중에서 3시간 방치하여 잉크룡(516)의 세팅을 행한 후, 80°C의 핫 플레이트 위에서 40분간 가열하고, 미지막으로 오븐 중에서 200°C에서 30분간 가열하여 잉크룡(516)의 경화 처리를 행하여, 착색룡(521)미 얼마진다(도 52:56).

상기 기판에 투명 아크랄 수지 도로를 스핀 교립하여 평활면을 갖는 오태코트총(522)을 철성한다. 또한, 이 삼면에 10(Indium Tin Oxide)로 이루어진 전국총(523)을 필요한 페틴으로 형성하며, 멀리 필타(500)로 한타(도·52:57).

도 53은 본 발명의 제조 방법에 의해 제조되는 전기 광학 장치(출학 디스플레이)의 열례인 컬러 액장 표 사 장치의 단면도이다. 단면도 각 부분의 해칭은 일부 생략한다.

U 릴러 액전 표시 경제(650)는 립러 밀터(500)와 대황 기판(566)을 조합하고, 양자 사이에 액칭 조성률 (565)을 통입(청入)함으로써 제조된다. 액정 표시 경제(550)의 한국 기관(566)의 대출 면에는 타기(바막 트랜지스터) 소재(도치 생략)와 회소 전국(560)에 때트리스 형상으로 형성되며 있다. 또한, 다른 한복 기판으로서, 화소 전국(563)에 대항하는 위치에 적색, 녹색, 청색의 학색흥(62)에 제얼되도록 컴퓨 밀터 (500)가 생치되어 있다.

기판(566)과 윌러 필터(500)의 대형하는 각각의 면에는 배현의(561, 564)이 형성되어 있다. 이를 배현의 (561, 564)은 러방 처리되어 있고, 역정 분자를 일정 방한으로 배열시킬 수 있다. 또한 기판(566) 및 윌러 필터(500)의 외촉 면에는 편광판(562, 567)이 각각 접착되어 있다. 또한, 백라메트로서는 벚림등 (도시 생략)과 산란판의 조합에 일반적으로 明용되고 있으며, 액정 조성률(565)을 백라이트 왕의 투과율 를 변화시키는 광 셔터로서 기능시킴으로써 표시를 행한다.

또한, 전기 광학 장치는, 본 발경에서는 상기의 칼러 액정 표시 장치에 한정되자 않고, 예를 들어, 박형 (정型)의 브라운관, 또는 액정 서터 등을 사용한 수형 텔레비전, EL 표시 장치, 플라즈마 디스플레미, CRI 디스플레이, FED (Fleid Emission Display) 패널 등의 다양한 전기 광학 수단을 사용할 수 있다.

다음으로, 도 52 내지 도 66을 참조하여, 유기 E 장치의 유기 E(표시 장치)과 그 제조 방법을 설명한다

(1) 제 1 실서형태

도 등 내지 도 50은 본 발임의 제 1 실시형태를 나타내는 도면으로서, 이 실시형태는, E. 표시 소자를 사용한 역티브 매트릭스템 표시 장치에 작용한 것이다. 보다 구체적으로는 배션으로서의 주사선, 신호선 및 공통 급진선을 이용하며, 왕한 재료로서의 발광 재료의 도포를 행하는 예를 나타내고 있다.

도 54는 본 삼시형태에서의 표시 장치(600)의 일부를 나타내는 회로도로서, 이 표지 장치(600)는, 투명 표시 기판 위에 복수의 주사선(631)과, 미를 주사선(631)에 대하며 교치하는 방향으로 연장되는 복수의 신호선(632)과, 미를 신호선(632)에 병렬로 연장되는 복수의 공통 급전선(633)이 각감 배선된 구성을 갖 는 동지에, 주사선(631) 및 신호선(632)의 각 교점마다 최소 영역(600A)이 대현되어 있다.

신호전(692)에 대해서는, 시프트 레지스터, 레벨 시프터, 베디오 라인, 10남로그 스위치를 구비하는 데이 더욱 구동화로(601)가 설치되어 있다.

미러한 구경의 경우, 주사선(631)이 구동되며 스위형 범막 트랜지스터(643)가 온으로 되면; 그 때의 신호 선(632) 정위가 무지 용량(c6p)으로 유지되고, 그 유지 용량(cap)의 상태에 따라, 커린트 박막 트랜지스 터(644)의 온/오프 상태가 결정된다. 그리고, 커린트 박막 트랜지스터(644)의 채널을 당하여 공통 급전 선(633)으로부터 화소 전급(642)에 전류가 흐르며, 방광 소자(641)를 통하며 반사 전국(632)에 전류가 흐르며, 방광 소자(641)를 통하여 반사 전국(632)에 전류가 흐르기 때문에, 방광 소자(641)를 미것을 흐르는 전류량에 따라 발광한다.

여기서, 각 화소 영역(6004)의 평면 구조는, 반사 전국 또는 발판 소지를 제기한 상태에서의 확대 평면도

인 도 55에 나타낸 바와 같이, 평면 형상이 직시각형인 화소 전국(642)의 4개 변이 신호선(632), 공통 급 전선(633), 주사선(631) 많 다른 화소 전국용 주시선(도시 생략)에 의해 둘러싸인 배치로 되어 있다.

도 56 내지 도 58은 화소 영역(600A)의 제조 과정을 처렌로 나타내는 단면도로서, 도 55의 A-A선 단면에 상당한다. 이하, 도 56 내지 도 58에 따라, 화소 영역(600A)의 제조 공정을 설명한다.

인정, 도 574에 나타낸 바와 길이, 투명 표시 기판(621)에 대하여, 필요에 따라, TEOS(데트라에툑시실란) 또는 산소 가스 등을 원료 가소로 하여 출라즈마 (사건비에 의해 두께가 약 2000~5000Å인 실리콘 산화막으로 이루어진 하지 보호막(도시 생략)을 형성한다. 미어서, 표시 기판(621)의 운도를 약 350구로 설정 하여, 하지 보호막 표면에 출라즈마 (사건에 의해 두께가 약 300~700~2인 비정질 실리콘막으로 이루어진 반도체막(700)을 형성한다. 다음으로, 비정질 실리콘막으로 이루어진 반도체막(700)에 대하여 레이저 어 날링 또는 고상(固相) 성장법 등의 결정화 공정을 향하고, 반도체막(700)을 출리실리콘막으로 결정화한다. 레이저 머닐링법에서는, 예를 들어, 엑시머 레이저로서 범의 긴 치수가 400m인 라인 범을 사용하고, 그 출력 강도는, 예를 들어, 200세/교이다. 라인 템에 대해서는 그 짧은 치수 방향에서의 레이저 강도 피크 값의 900에 삼등하는 부분이 각 영역마다 결치도록 라인 범을 추시한다.

DIOM, 도 56b에 나타낸 네와 같이, 반도체막(700)을 패터님하여 설 형상의 반도체막(710)으로 하고, 그 표면에 대하여, TEOS(테트리에록사실란) 또는 산소 가스 등을 원료 가스로 하여 클라즈마 (70번에 의해 두께가 약 600~(500Å인 실리콘 산화막 또는 절화막으로 이루어진 게이트 혈연막(720)을 형성한다. 또한, 반도체막(710)은 커런트 박약 트런지스터(644)의 채널 영역 및 소스 드레인 영역으로 되는 반도체막(710)은 커런트 박약 트런지스터(644)의 채널 영역 및 소스 드레인 영역으로 되는 반도체막도 형성되어 있다. 즉, 도 55 내지 도 58에 나타낸 제조 광정에서는 2종류의 트랜지스터(643)을 하는 커런트 박약 트런지스터(643)의 개념 영역 및 소스 드레인 영역으로 되는 반도체막도 형성되어 있다. 즉, 도 55 내지 도 58에 나타낸 제조 광정에서는 2종류의 트랜지스터(643)를 하는 한도체막도 형성되어 있다. 즉, 도 55 내지 도 58에 나타낸 제조 광정에서는 2종류의 트랜지스터(643)를 하는 한도체막도 형성되어 있다. 즉, 도 56 내지 도 58에 나타낸 제조 광정에서는 2종류의 트랜지스터(643)를 하는 커런트 박약 트런지스터(644)에 대해서만 설명하고, 스위칭 박약 트랜지스터(643)에 대해서는 설명을 생략한다.

이머서, 도 56c에 나타낸 네와 같이, 알루미늄, 탄탈, 폴리브덴, 티티늄, 텀스텐 등의 급속막으로 이루어 전 도전막을 스피터링법에 의해 형성한 후, 패터닝하고, 게이트 전국(644)을 형성한다.

이 상태에서, 고온의 인 마운돌 주입하며, 실리본 박막(710)에 게이트 전국(6444)에 대하여 자기 정합적으로 소스 드레인 영역(6444, 644b)을 형성한다. 또한, 불순률이 도입되자 않은 부분이 채널 영역(644c)으로 된다.

이어서, 도 56d에 나타낸 비와 같이, 총간 철연막(730)을 형성한 후, 콘텍트 홈(731, 782)을 형성하고, 이를 콘텍트 홈(731, 782) 내에 중계 전곡(733, 734)을 매립한다.

미미처, 도 56에 나타낸 비와 같이, 총간 절연막(730) 위에 신호선(632), 공통 급전선(633) 및 주사선 (도 56에는 도시 생략)을 형성한다. 이 때, 산호선(632), 공통 급전선(633) 및 주사선의 각 배선은, 배 선으로서 필요한 두때에 한정되지 않고, 흥분히 두껍게 형성한다. 구체적으로는 각 배선은 1-2m 정도 의 두메로 형성한다. 여기서 중계 전국(734)과 각 배선은 동일한 공정으로 형성되어 있을 수도 있다. 이 때, 중계 전국(733)은 후술하는 [[마막에 의해 형성된다.

그리고, 각 배선의 상면을 덮도록 옮긴 잘면막(740)을 형성하고, 증계 전국(733)에 대용하는 위치에 흔택 트 음(741)을 형성하며, 그 콘택트 음(741) 내에도 때립되도록 ITD만을 형성하고, 그 ITD만을 패터님하여, 신호선(682), 공통 급전선(633) 및 주사선에 의해 롭러싸인 소장 위치에 소스 드레인 영역 (6444)에 전기적으로 접속하는 화소 전국(642)을 형성한다.

대기사, 도 56에서는, 신호선(632) 및 공통 급찬선(633)에 의해 출아찬 부분이 평화 재료가 선택적으로 배치되는 소청 위치에 상당하는 것이다. 그리고, 그 소청 위치와 그 주위와의 사이에는, 신호선(632) 또 는 공통 급전선(633)에 의해 단차(611)가 형성되며 있다. 구체적으로는, 소청 위치가 그 주위보다도 터 낮게 되어 있는 오목한 형태의 단차(611)가 형성되어 있다.

이어서, 도 5%에 나타낸 네와 같이, 표시 기판(621)의 상면을 위로 향하게 한 상태에서, 임크켓 해도 방 식에 의해, 발광 소자(641)의 하용 보보에 닿는 정공 주말용을 형성하기 위한 액상(786KT)(음매에 용해된 용액상)의 광학 재료(전구제)(6124)을 토출하고, 이것을 단체(611)에 의해 물러싸인 영약 대(소청 위치) 에 선택적으로 도판한다.

정공 주입용을 청성하기 위한 재료로서는, 출리마 전구체가 폴리대트라하드로티오페닐페빌레인 폴리페닐 렌비닐렌, 1, 1-비스(4-1, H-다트롱마미노페탈) 사람로핵산, 트리스(8-하드록시퀴뉼리뉼) 알루미늄 등출 를 수 있다.

이 때, 액상 전구체(612A)는 유통성이 높기 때문에, 수평 방향으로 확산되려고 하나, 도포된 위치를 틀린 싸도록 단차(611)가 형성되어 있기 때문에, 고 액상 전구체(612A)의 1회당 도포함을 극단적으로 대망으로 하지 않으면, 액상 전구체(612A)가 단차(611)를 넘어 소쟁 위치의 외축으로 확산되는 것은 방치된다.

이어서, 도 576에 나타낸 비안 같이, 기열 또는 광 조사에 의해 액상 전구제(612A)의 용매를 증발시키, 회소 전국(642) 위에 고형(固形)의 많은 정공 주입흥(641a)을 형성한다. 여기서는, 액상 전구제(612A)의 동도에도 기인하나, 얇은 정공 주입흥(641a)만이 형성된다. 그래서, 보다 두꺼운 정공 주입흥(641a)을 필요로 참 경우에는, 도 57a 및 도 57b의 공정을 필요 횟수 반복하며 실행하고, 도 57c에 나타낸 비와 감 이 등본한 두메의 정공 주입흥(641A)을 형성한다.

이머서, 도 55에 나타낸 비와 말이, 표시 기판(621)의 삼면을 위로 향하게 한 상태에서, 잉크젓 해도 방식에 의해, 발광 소자(64)이의 상출 부분에 당는 유기 반도체막을 형성하기 위한 액상(용매에 용해된 용액상)의 광학 재료(유기 형광 재료)(6126)를 토출하고, 이것을 단차(611)에 의해 둘러싸면 영역 내(소장 위치)에 선택적으로 도포한다.

유기, 형광·제료로서는, 사이노들리퍼틸린비틸렌, 즐리퍼틸렌비틸렌, 클리알릴퍼틸렌, 2, 3, 6, 가테트라 히드로-11-육소-18-58: 118(1)벤조미라노[6, 7, 8-1] -퀴놀리진-10-활분산, 1, 1-10스(4위, N-C)트립어 미노페널) 시름로 핵산, 2-13.4'-디히드록시페널)-3, 5, 7-트리히드록시-I'-벤조피리리읍퍼톨로레이트, 트라스(8-히드록시휘늘리돌) 알루미늄, 2, 3, 6, 7-테트리히드로-9-메립-11-욕산조피리리읍퍼톨로레이트, 노[6, 7, 8-1]-퀴블리전, 이로마틱디이만 유도제(TUP), 육시디아폴디이마(OXD), 육시디아폴 유도체 (PBD), 디스틸알릴렌 유도체(DSA), 퀴블리탈계 금속 축채, 베리리용-밴조퀴블리탈 축제(Beba), 트리페널 아민 유도체(MTDATA), 디스티릴 유도체, 피라플린 다이머, 루브렌, 퀴니크리돈, 트리아플 유도체, 플리페 닐렌, 플리알립플루오렌, 플리알립타오펜, 아조메틴이면 착체, 플리피린아면 착체, 벤조옥사폴이면 착체, 페난트롤린유로품 착체 등을 들 수 있다.

이 때, 액상 유기 형광 재료(6128)는 유통성이 높기 때문에, 역시 수평 방향으로 확산되려고 하나, 도포된 위치를 둘러싸도록 단차(611)가 형성되어 있기 때문에, 그 액상 유기 형광 재료(6128)의 1회당 도포량을 극단적으로 대량으로 하지 않으면, 액상 유기 형광 재료(6128)가 단차(611)를 넘어 조정 위치의 외촉으로 확산되는 것은 방지된다.

이어서, 도 586에 나타낸 비와 같아, 가열 또는 광 조사에 의해 액상 유기 형광 재료(6128)의 용매을 충발시켜, 정공 주입흥(641A) 위에 고형의 얇은 유기 반도체막(641b)을 형성한다. 여기서는, 액상 유기 형광 재료(6126)의 동도에도 기인하나, 얇은 유기 반도체막(641b)을 형성한다. 그러서, 보다 두개운 유기 반도체막(641b)을 필요로 함 경우에는, 도 58a 및 도 58b의 공정을 필요 횟수 반복하여 심행하고, 도 58c에 나타낸 비와 같아, 흥분한 두메의 유기 반도체막(641B)을 형성한다. 정공 주입흥(641a) 및 유기반도체막(641B)에 의해, 발광 소자(641)가 구성된다. 마지막으로, 도 58c에 나타낸 비와 같아, 표시 기판(621)의 표면 전체에 또는 스트라이프 형상으로 반사 전국(652)을 형성한다.

이와 같이, 본 실시형태에 있어서는, 발광 소자(641)가 배치되는 처치 위치를 사람으로부터 둘러싸도록 신호선(632) 및 광통 배선(633) 등의 배선을 형성하는 동시에, 이를 배선을 통상보다도 두껍게 형성하여 단치(611)를 형성하고, 액상 전구체(6124) 또는 액상 유기 형광 재료(6128)을 선택적으로 도포하도록 하고 있기 때문에, 발광 소자(641)의 패터닝 정밀도가 높다는 마침이 있다.

그리고, 단차(611)를 형성하면, 반사 견극(652)은 비교적 요월(四월)이 큰 면에 형성되지만, 그 반사 견 극(652)의 두메를 어느 정도 두껍게 하며 두면, 단선 등의 결점이 발생할 가능성은 상당히 작아진다.

또한, 신호선(632) 또는 공통 배선(683) 등의 배선을 이용하며 단차(611)를 형성하기 때문에, 특별히 새로운 공정이 증가하지 않아, 재조 공정의 대폭적인 복잡한 등을 초래하지 않는다.

또한, 발광 소자(641)의 상송부를 형성하는 광학 재료는 유기 형광 재료(6128)에 헌정되지 않고, 무기 형광 재료를 사용할 수도 있다.

또한, 스위청 조자로서의 각 트랜지스터(643, 644)는, 800°C 미하의 저온 프로세스에 의해 형성된 다결정 실리콘에 의해 형성하는 것이 바람정하고, 미것에 의해, 우리 기관의 사용에 의한 비용의 저권하와 고미 동도에 의한 고성능화를 양립시킬 수 있다. 또한, 스위청 조자는 비정될 실리콘 또는 800°C 미상의 고 온 프로세스에 의해 형성된 다결장 실리콘에 의해 형성될 수도 있다.

그리고, 스위청 박막 트랜지스터(643) 및 기련트 박막 트랜지스터(644) 미외에 트랜지스터를 설치하는 형 식으로 할 수도 있고, 또는 1개의 트랜지스터로 구동하는 형식으로 할 수도 있다.

또한, 단자(611)는 피시브 때트릭스템 표시 소자의 제 1 버스 패션, 핵티브 때트릭스템 표시 소자의 주자 선(631) 및 처럼증에 의해 협성할 수도 있다.

또한, 발광 소자(641)로서는, 발활 효율(경공 주입율)이 약간 저하되지만, 정공 주입용(641A)을 생략함 수도 있다. 또한, 정공 주민용(641A) 대신에 전자 주입흥을 유기 반도체막(6416)과 반사 전국(652) 사이 에 병성할 수도 있고, 또는 정공 주입층 및 전자 주입층의 양쪽을 형성할 수도 있다.

또한, 상기 실시형태에서는, 특히 컬러 포시를 염두에 두어, 각 발광 소자(641) 전체를 선택적으로 배치한 경우에 대해서 실염했으나, 예를 들어, 단색 표시 표시 장치(600)의 경우에는, 도 59에 나타낸 바라같이, 유가 반도제막(6418)은 표시 기판(621) 전면에 근임하게 형성할 수도 있다. 다만, 미, 경우에도, 크로스토크를 받지하기 위해 정공 주입출(641A)은 각 소정 위치마다 선택적으로 배치해야 하기 때문에, 단차(611)를 미용한 도포가 상당히 효과적이다.

(2) 제 2 실시형태

도 CD은 본 발명의 제 2 실시형태를 나타내는 도면으로서, 이 실시형태는 EL 표시 소자를 사용한 때시브 때트릭스형 표시 잠치에 적용한 것이다.

또한, 도 60a는 복수의 제 1 버스 배선(750)과 이것에 직교하는 방향으로 배치된 복수의 제 2 버스 배선 (760)과의 배치 관계를 나타내는 평면도이며, 도 60b는 도 60a의 8-8선 단면도이다.

또한, 상기 제 1 실시형태와 동일한 구성에는 동일 부호를 정부하여, 그 중복되는 설명은 생략한다. 또한, 상세한 제조 공정 등도 상기 제 1 실시형태와 동일하기 때문에, 그의 도시 및 설명은 생략한다.

즉, 본 실시형태에 있어서는, 발광 소자(641)가 배치되는 소정 위치를 둘러싸도록, 예를 들어, SiO, 등의 절면막(770)이 배치되어 있어, 이것에 의해, 소정 위치와 그 주위와의 사이에 단차(611)가 형성된다.

이러한 구성의 경우에도, 상기 제 1 실시형태와 통임하게, 액상 전구체(6124) 또는 액상 유기 형광 제료 (6128)를 선택적으로 도포함 때에, 이름이 주위로 옵러나가는 것을 방지할 수 있고, 고정말 때터님을 행할 수 있는 등의 이점이 있다.

(8) 제 3 실시형태

도 하는 본 발명의 제 3 실사형태를 나타내는 도면으로서, 이 실시형태도 삼기 제 1 실시형태와 동일하게, E. 표시 소자를 서울한 핵단본 매트릭스형 표시 장치에 적용한 것이다. 보다 구체적으로는, 화소 전국(642)을 미용하여 단차(611)를 형성함으로써, 고정말 패터님을 향할 수 있도록 한 것이다. 또한, 상기 심시형태와 동일한 구성에는 동일 부호를 첨부하여 둔다. 또한, 도 61은 제조 공정의 도중을 나타내는 단면도이며, 그 전章는 상기 제 ! 심시형태와 대략 동일하기 때문에, 그의 도시 및 설명은 생략 한다:

즉, 본 실시형태에서는, 화소 전극(642)을 통상보다도 두껍게 형성하고, 미것에 의해, 그 주위되의 사이 에 단차(611)을 형성한다. 즉, 본 실시형태에서는, 나중에 광학 재료가 도포되는 화소 전극(642)이 그 주위보다도 더 높게 되어 있는 볼록한 형태의 단차가 형성되어 있다.

그리고, 삼기 제 1 실시형태와 동말하게, 입크첫 헤드 방식에 의해, 발광 소자(641)의 하층 부분에 당는 정공 주입층을 형성하기 위한 액상(용매에 용해된 용액상)의 광학 재료(전구체)(612A)를 토흡하고, 학소 전극(642) 상면에 도포한다.

[만만] 상기 제 [실시형태의 경우와는 달리, 표시 기판(G21)을 상하 반대로 한 상태, 즉, 액상 전구체 (612A)가 도포되는 화소 전곡(642) 상면을 이대쪽으로 향하게 한 상태에서, 액상 전구체(612A)의 도포를 행한다.

그리하면, 액상 전구체(612A)는 중력과 표면장력에 의해 화소 전극(642) 상면에 목적되고, 그 주위로는 확산되지 않는다. (따라서, 가열 또는 광 조사 등을 행하여 고형화하면, 도 57k와 동일한 얇은 정공,주입 등을 행성할 수 있고, 이것을 반복하면 정공 주업용이 형성된다. 동말한 수법에 의해 유기 반도체막도 형성된다.

. 미와 같이, 본 실시형태에서는, 볼록한 형태의 단자(611)을 이용하여 액상 광학 재료를 도포하여 발함 소 자의 패터님 정밀도를 향상시킬 수 있다.

또한, 원심력, 등의 관성력을 미용하며, 화소 전극(642) 상면에 촉적되는 액상 광학 재료의 양을 조정하도록 할 수도 있다.

(4) 제 4 실시형태

도 62는 본 발명의 제 4 실시형태를 나타내는 도면으로서, 이 실시형태도 삼기 제 J 실시형태와 동일하게, 단 표시 소자를 사용한 액티보 때트릭스형 표시 장치에 적용한 것이다. 또한, 삼기 실시형태 와 동일한 구성에는 동일 부호를 첨부하여 둔다. 또한, 도 없는 제조 공정의 도충을 나타내는 단면도이 대, 그 전후는 삼기 제 1 실시형태와 대략 동일하기 때문에, 그의 도시 및 설명은 생략한다.

즉, 본 살시형태에서는, 먼저, 표시 기관(&1) 위에 받시 전국(622)를 형성하고, 이어서, 반사 전국(662) 위에 나중에 발랑 소자(61)가 배치되는 소장 위치를 둘러싸도록 참연막(770)을, 형성하며, 이것에 의해 소정 위치가 그 주위보다도 더 낮게 되어 있는 오목한 형태의 단차(611)를 철성한다.

그리고, 상기 제] 실시형태와 등일하게, 단치(611)에 의해 물러싸인 영역 내에 잉크첫 방식에 의해 역장 광한 재료를 선택적으로 도포함으로써, 발광 소지(841)를 철성한다.

한편, 백리용 기판(622) 위에 박리용(651)을 통하여 주시선(631), 신호선(632), 회소 전극(642); 소위형 박막 트랜지스터(643), 커린트 박막 트랜지스터(644) 및 촬연막(740)을 형성한다.

마지막으로, 표치 기판(621) 위에 박리용 기판(622) 위의 박리총(622)으로부터 박리된 구조를 전시한다.

이와 같이, 본 실시형태의 경우에도, 단차(6)1)를 이용하여 예상 광학 재료를 도포하도록 했기 때문에, 고정말 패터님을 행할 수 있다. 또한, 본 실시형태에서는, 분광 소자(64) 등의 하지 재료로의 그 중의 공정에 의한 순상, 또는 주시선(631), 신호선(632), 화소 전금(642), 스위칭 박막 트렌지스터(643), 귀븐 토 박막 트랜지스터(644)나 절연막(740)으로의 광학 재료의 도포 등에 의한 손상을 경감시키는 것이 가능해진다.

.본·실시형태에서등 액티브 패트릭스형 표시 소지로서 설명했으나, 패시브 패투릭스형 표시 소지일 수도 있다.

(5) 제 5 실시형태

도 53은 본 발명의 제 5 실시형태를 나타내는 도면으로서, 이 실시형태도 참기 제 1 실시형태와 동일하게, 단 표사 소자를 서울한 액티브 때트릭스형 표시 장치에 적용한 것이다. 또한, 상기 실시형태 와 동일한 구성에는 동알 부호를 침부하며 둔다. 또한, 도 63은 제조 공정의 도중을 나타내는 단면도이 대, 그 전후는 상기 제 1 실시형태와 대략 동일하기 때문에, 그의 도시 및 설명은 생략한다.

즉, 본 실시형태에서는, 총간 절면막(740)을 미용하며 오막한 형태의 단차(611)를 형성하고 있어, 이것에 의해, 상기 제 1 실시형태와 동말한 작용 효과를 얻도록 한다.

또한, 총간 절연막(740)을 미용하여 단차(611)를 형성하기 때문에, 특별히 새로운 공정이 증가하지 않아, 제조 공정의 대폭적인 복잡화 등을 초래하지 않는다.

(6) 제 6 실시형태

도 없는 본 방명의 제 6 실시형태를 나타내는 도면으로서, 이 실시형태도 생기 제 1 실시형태와 동일하게, 다.표시 소자를 사용한 역타브 때트릭스형 표시 장치에 적용한 것이다. 또한, 상기 실시형태와 맛 동일한 구성에는 동일 부호를 첨부하며 둔다. 또한, 도 8는 제조 공정의 도충을 나타내는 단면도이며, 그 건축는 상기 제 1 실시형태와 대략 동일하기 때문에, 그의 도시 및 설명은 생략한다.

즉, 본 실시형태에서는 단차를 이용하여 패터님 정밀도를 향상시키는 것이 아니라, 『맥상 광학 재료가 도포되는 소경 위치의 친수청을 그 주위의 친수정보다도 상대적으로 강하게 합으로써, 도포된 맥상 광학 재료가 주위로 확산되지 않도록 한 것이다.

구체적으로는, 또 64에 나타낸 비안 같이, 총간 절면막(740)을 형성한 후에, 그 상면에 비정할 실리콘증

(653)을 형성한다. 비정질 실리콘용(653)은 화소 전국(642)을 형성하는 HTD보다도 상대적으로 발수성이 강하기 때문에, 여기에 화소 전국(642) 표면의 친수성이 그 주위의 친수성보다도 상대적으로 강한 임 (掩)발수성·천수성의 분포가 형성된다.

그리고, 상기 제 | 실시형태와 동일하게, 화소 전국(642)의 상면을 향하여 잉크렛 방식에 의해 액상 광학 재료를 선택적으로 도포함으로써, 방광 소자(641)물 형성하고, 마지막으로 반사 전국을 형성한다.

이와 같이, 본 실시형태의 경우에도, 원하는 발수성·천액성의 분포를 형성하고 나서 액상 광학 재료를 도포하도록 하고 있기 때문에, 패터닝의 정밀도를 향상시킬 수 있다.

또한, 본 실시형태의 경우도 물론 패시브 메트릭스형 표시 소자에 적용할 수 있다.

또한, 박리용 기판(621) 위에 박리총(651)을 통하여 형성된 구조를 표시 기판(621)에 전시하는 광정을 포 함하고 있을 수도 있다.

또한, 본 실시형태에서는, 원하는 발수성· 친수성의 분포를 비정질 실리콘홀(653)에 의해 형성하고 있으나, 발수성· 친수성의 분포는 공속, 양국 산화막, 폴리미미드 또는 산화실리콘 등의 절연막, 다른 재료에 의해 형성되어 있을 수도 있다. 또한, 페시브 매트릭스형 표시 소자의 경우에는 제 1 채스 배선, 액티브 매트릭스형 표시 소자의 경우에는 주사선(631), 신호전(632), 화소 전국(642), 절연막(740) 또는 차량용에 의해 형성함 수도 있다.

또한, 본 실시형태에서는, 핵상 광학 재료가 수용적인 것을 전체로 설명했으나, 다른 액체의 용액을 사용한 핵상 광학 재료일 수도 있으며, 그 경우에는 그 용역에 대하여 발액성 천액성이 일어지도록 하는 것이 좋다.

(7) 제 7 실시형태

본, 발명의 제 7 실시형태는 단면 구조는 장기 제 5 실시형태에서 이용한 또 6대 동말하기 때문에, 미것 을 이용하며 설명한다.

즉, 본 실시형태에서는, 총간 절면막(740)을 \$10,으로 형용하는 통시에, 그 표면에 자외전을 조시하고, 그 후에 화소 전극(642) 표면을 노출시키고, 액상 광학 재료를 선택적으로 도포하도록 되어 있다.

미러한 제조 공정의 경우, 단차(611)가 형선될 뿐만 아니라, 총간 절면의(740) 표면을 따라 발액성의 강한 분포가 형성되기 때문에, 모포된 액상 활학 재료는 단차(611)와 출간 절면의(740)의 발액성의 양족 작용에 의해 소정 위치에 적용되기 쉽게 되어 있다. 즉, 상기 제 5 실시형태와 상기 제 5 실시형태와 양촉 작용이 발휘되기 때문에, 발광 소자(641)의 패터님 정밀도를 더 호상시킬 수 있다.

또한, 자외선을 조사하는 타이밍은 화소 전급(642)의 표면을 노출시키기 전후 마노족이어도 좋은데, 흥건 실면막(744)을 열성하는 재료 또는 화소 전급(642)을 열성하는 재료 등에 따라 작업히 선정하는 것이 중 다. 또한, 화소 전급(642)의 표면을 노출시킬 때에 자외선을 조사할 경우에는, 단첫(61)의 내석면은 발 역상이 강해지지 않기 때문에, 단첫(61)에 의해 물건씨인 경역에 액상 활한 재료를 통적시키는데 유럽하 다. 이외는 반대로, 화소 전급(642)의 표면을 노출시킨 후에 자외선을 조사할 경우에는, 단첫(611) 내석 면의 발액성이 강해지지 않도록 수적으로 지원선을 조사할 물요가 있으나, 화소 전급(642) 표면을 노출시 길 때의 에성 공정 후에 자외선을 조사하기 때문에, 그 예정 공정에 의해 발액성이 악하철 우건가 없다는 이걸이 있다.

또한, 총간 절연막(740)를 형성하는 재료로서는, 예를 될어, 포토래지스트를 사용하는 것도 기능하고, 또 는 플리머미드를 사용할 수도 있으며, 이들의 경우에는 스판 교험에 의해 막을 형성할 수 있다는 이정이 있다.

그리고, 총간 결연막(인원)을 향향하는 제로에 따라서는, 자외성을 조시하는 것이 하나라. 예를 들어, 교, 하, 사 등의 플라즈마를 조시함으로써 발약성이 강해지도록 할 수도 있다.

(8) 제 8 실시형태

도 65는 본 발명의 제 8 실시형태를 나타내는 도면으로서, 이 실시형태는 상기 제 1 실시형태와 동일하게, E 표시 소자를 사용한 액티브 때트릭스형 표시 장치에 책용한 것이다. 또한, 상기 실시형태 와 동일한 구성에는 동일 부호를 첨부하여 둔다. 또한, 도 65는 제조 공정의 도용을 나타내는 단면도이 대, 그 전후는 상기 제 1 실시형태와 대략 동일하기 때문에, 그의 도사 및 설명은 생략한다.

즉, 본 실시형태에서는, 단차나 발액성 천액성의 분포 등을 이용하여 제터님 정밀도를 향상시키는 것이 아니라, 전위에 의한 인력이나 척력(斥力)을 이용하여 제터님 정밀도의 형상을 도모한다.

즉, 도 65에 나타낸 바와 같이, 신호선(632) 또는 공통 급전선(633)을 구동하는 동시에, 트런지스타(도시 생략)를 적접히 온/오프함으로써, 회소 전극(642)이 마이너스 전위로 되고, 총간 절연막(740)이 출러쓰 전위로 되는 전위 분포를 형성한다. 그리고, 잉크켓 방식에 의해, 클러스로 대전한 액상 광학 제로(6) 2)를 소정 위치에 선택적으로 도포한다.

이와 같이, 본 실시형태의 경우에는, 표시 기판(오1) 위에 원하는 전위 분포를 형성하고, 그 전위 분포와 플러스로 대전한 액상 광학 재료(612) 사이의 인력 및 최력을 미용하며, 액상 광학 재료를 선택적으로 또 포하고 있기 때문에, 패터님의 정밀도를 항상시킬 수 있다.

특히, 본 실시형태에서는, 액상 광학 재료(612)를 대견시키고 있기 때문에, 자발 분국뿐만 아니라 대전 전하도 기용함으로써, 패터님의 정밀도를 향상시키는 효과가 더 높아진다.

본 실시형태에서는, 액티브 메트릭소형 표시 소자에 적용한 경우를 나타내고 있으나, 패시브 메트릭소형 표시 소자에도 적용 기능하다. 또한, 박리용 기판(621) 위에 박리용(651)을 통하여 형성된 구조를 표시 기판(621)에 전시하는 공정을 포합하고 있을 수도 있다.

또한, 본 실시형태에서는, 원하는 전위 분포는, 주시선(631)에 차례로 전위를 안가하는 동시에, 산호선(632) 및 공통선(633)에 전위를 인가하고, 화소 전극(642)에 스위형 박막 트랜지스터(643) 및 커런트 박막 트랜지스터(644)를 통하여 전위를 인가함으로써 형성된다. 전위 분포를 주시선(631), 산화선(632), 공통선(633) 및 화소 전극(642)에 의해 형성함으로써, 공정의 증가를 역제함 수 있다. 또한, 패시브 때트릭스형 표시 소자의 경우, 전위 분포는 제 1 버스 배선 및 차광총에 의해 형성함 수 있다.

또한, 본 실시형태에서는, 화소 전극(642)과 그 주위의 흥간 절연막(740)의 양쪽에 전위를 공급하고 있으 나. 미것에 한정되지는 않으며, 예를 들어, 도 66에 나타낸 비와 같이, 화소 전극(642)에는 건위를 공급 하지 않고, 홍간 절연막(740)에만 들러스 전위를 공급하고, 액상 광학, 재료(612)를 즐러스로 대전시키고 나서 도포하도록 할 수도 있다. 이와 같이 하면, 도포된 후에도, 액상 광학, 재료(612)는 확실하게 둘러 스로 대전한 상대를 유지할 수 있기 때문에, 주위의 흥간 절연막(740)과의 사이의 착력에 의해, 액상 광학, 재료(612)가 주위로 즐러나기는 것을 보다 확실하게 방지할 수 있게 된다.

마찬가지로, 본 실시형태의 헤드 유닛은, 전자 방출 장치의 제조 방법, PIP 장치의 제조 방법 및 전기 영 등 표시 장치의 제조 방법 등에 적용할 수 있다.

전자 방출 장치의 제조 방법에서는, 복수의 액체 방을 토출 헤드에 R, 6, B 각색의 형광 재료를 도입하고, 헤드 유닛을 통하여 복수의 액체 방을 토출 헤드를 주주사 및 부주시하며, 형광 재료를 선택적 으로 토출하며, 전국 위에 단수의 형광체를 형성한다. 또한, 전자 방출 장치는 FED(전계 방출 다스플래 미)를 포함하는 상위의 개념이다.

POP 정치의 제조 방법에서는, 목수의 액체 방을 토출 해도에 R 8,8 각색의 형광 재료를 도입하고, 해트 유닛을 통하며 목수의 액체 방을 토출 해드를 주주사 및 부주시하며, 형광 재료를 선택적으로 토출하다. 뒷면 기관 위의 다수의 오목부에 각각 형광체를 형성한다.

전기 영등 표시 장치의 제조 방법에서는, 복수의 액체 방을 토출 해드에 각색의 영등체 재료를 도입하고, 해도 유닛을 통하며 복수의 액체 방을 토출 해드를 주주사 및 복주사하며, 임크 재료를 선택적으로 토출 하며, 전국 위의 단수의 오목부에 각각 영등체를 형성한다. 또한, 대전 입자와 역료로 이루어진 영등체 는 마이크로 접슬에 봉입되어 있는 것이 비립적하다.

한편, 본 실시형태의 해도 유닛은 스페이서 형성 방법, 금속 배선 형성 방법, 현조 형상 방법, 레지스트 형성 방법 및 광활산체 형성 방법 등에도 적용 가능하다.

스페이서 형성 방법은, 2개의 기판 사이에 미소한 설 접을 구성하도록 다수 입자 형태의 스페이처를 형성 하는 것이다. 복수의 액체 방울 토출 해드에 스페이처를 구성하는 입자 재료를 도입하고, 해드 유닛을 통 하며 독수의 액체 방울 토출 해드를 주주사 및 부주사하며, 입자 재료를 선적으로 토출하며 점어도 한 즉 기판 위에 스페이처를 형성한다. 예를 들면, 상기 액정 표시 장치 또는 전치 영통표시 장치에서의 2 개의 기판 사이의 설 접을 구성하는 경우에 유용하며, 그 미국에 이러한 미소한 접을 필요로 하는 반도체 제조 기술에도 적용할 수 있다.

금속 배선 형성 방법에서는, 복수의 액체 방을 토출 헤드에 액상 금속 재료를 도입하고, 최도 유난을 통하여 복수의 액체 방을 토출 헤드를 주주시 및 부주시하며, 액상 금속 재료를 선택적으로 토출하여, 기판위에 금속 배선을 형성한다. 예를 돌면, 상기 확장 표시 장치에서의 드라메버와 각 전국을 질속하는 금속 배선, 또는 상기 유기 된 장치에서의 IFT 통과 각 전국을 질속하는 금속 배선에 적용할 수 있다. 또한, 이러한 플랫 디스플레이 이외에, 일반적인 반도체 제조 기술에도 적용할 수 있다.

렌즈 형성 방법에서는, 복수의 액체 방을 토출 해드에 렌즈 재료를 모임하고 해도 유닛을 통하며 복수의 액체 방을 토출 해무를 주주사 및 부주사하며, 렌즈 재료를 선택적으로 토출하며, 투명 기판 위에 다수의 마이크로 렌즈를 형성한다. 예를 들면, 상기 FD 중치에서의 빔 수속은(收束用) EDH이스로서 착용 가능하다. 또한, 각종 광 디바이스에 작용할 수도 있다.

레지스트 형성 방법에서는 복수의 액체 방을 토출 해드에 레지스트 재료를 도입하고, 해드 유년을 통하 대 복수의 액체 방을 토출 해드를 주주사 및 부주시하며, 레지스트 재료를 선박적으로 토출하며, 기관 위 에 입의 형상의 포토래지스트를 형성한다. 예를 들면, 상기 각종 표시 장치에서의 행크 형성은 물론, 반 도체 제조 기술의 주체를 이루는 포토리소그래피법에 있어서, 포토래지스트의 도포에 넓긴 적용 기능하다.

광확산체 형성 방법에서는, 해드 유닛의 조립 장치에 의해 조립된 해드 유닛을 사용하여, 기판 위에 다수 의 광확산체를 형성하는 광확산체 형성 방법으로서, 독수의 액체 방을 토출 해드에 왕확산 재료를 도입하고, 해드 유닛을 통하며, 복수의 액체 방을 토출 해드를 주주사 및 부주사하며, 광확산 재료를 선택적으로 토출하여 다수의 광확산체를 형성한다. 이 경우도 각종 광 디바이스에 적용할 수 있다.

里罗马 夏季

이상과 같이, 본 발명의 액체 방을 토출 헤드, 그 와이핑 방법 및 마것을 구비한 전자 가기에 의하면, 노 을 형성 플레이트의 긴 번 방향의 양단면이 수지에 의해 물립되어 있으므로, 액체 방을 토출 헤드를 와이 평합 때에, 와이핑 부지에 걸리는 것이나 막히는 것을 유효하게 방지할 수 있다. 또한, 액체 방을 토출 해도를 호율적으로 와이핑함 수 있다. 따라서, 장치의 신뢰성을 높일 수 있다.

한면, 본 불성의 액장 표시 정치의 제조 방법, 유기 된 장치의 제조 방법, 전차 방출 장치의 제조 방법, PDP 장치의 제조 방법 및 전기 영통 표시 장치의 제조 방법에 의하면, 각 장치에서의 필터 재료나 방광 재료 등을 안정적으로 공급할 수 있기 때문에, 제조 효율을 향상시킬 수 있다.

또한, 본 발명의 컬러 필터의 제조 방법, 유기 타의 제조 방법, 스페이서 형성 방법, 금속 배선 형성 방

법, 렌즈 형성 방법, 레지스트 형성 방법 및 광확산체 형성 방법에 의하면, 각 전자 디바이스나 각 광 다 바이스에서의 필터 재료나 발광 재료 등을 안정적으로 공급할 수 있기 때문에, 제조 효율을 향상시킬 수 있다.

(57) 경구의 범위

청구한 1

- 액체 도입부와, 상기 액체 도입부에 나란히 늘어서 있는 펌프부와, 상기 펌프부에 검쳐 설치되고 노음 포 트가 형성된 노음 형성 클레이트를 구비한 액체 방을 토춤 헤드로서,
- 상기 노출 형성 출레이트는 액체 방을 토출 촉으로부터 보아 거의 시각형으로 형성되고,
- 상기 노출 형성 즐레이트의 적어도 긴 변 방향을 따른 측면부의 적어도 한쪽에는 수지가 열당되어 있는 것을 목장으로 하는 역체 방을 토출 해도.

경구함 2

- 제 1 항에 있어서.
- 상기 노출 형성 즐레이트는 그 긴 변 방향을 따른 측면부의 단부가 상기 펌프부보다 내측에 형성되고,
- 상기, 수지는 상기, 펌프부의 간 변 방향을 따른 주면부와 상기 노출 형성 플레미트의 긴 변 방향을 따른 측면부와의 사이에 형성되는 단부에 물딩되어 있는 것을 특징으로 하는 액체 방을 토출 해도.

참구함 3

- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
- ·상기·수지는 '상기 노출 형성 플레이트의 표면으로부터 약간 돌출하도록 몰딩되어 있는 것을 특정으로 하는 역체 방을 토출 해도.

청구항 4

- 제 1 할 또는 제 2 함에 있어서.
- 상기 노름 형성 물레이트는 액체 방을 토을 후에 외이콩 도구에 의해 와이공 처리되는 것이고,
- 상기 노종 형성 클레이트의 긴 변 방향을 따른 측면부 중의 최초로 상기 외에면 도구와 접하는 촉의 촉면 부에, 상기 수지가 클딩되어 있는 것을 특징으로 하는 액체 방을 토출 해도.

성구함 5

- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서.
- 장기 노를 형성 물레이트의 긴 변 방향을 따른 양측면부에, 장기 수지가 몰딩되며 있는 것을 특징으로 하는 액체 방을 토출 해도.

경구한 6

- 액체 도입부와, 상기,액체 도입부에 나란히 늘대서 있는 펌프부와, 상기 펌프부에 겹쳐 설치되고 노출 포 트가 형성된 노출 형성 클레이트를 구비한 액체 방을 도출 체도로서,
- 상기 노출 형성 클레이트는 백제 방품 토출 욕으로부터 보아 거의 사각형으로 형성되고,
- 상기, 노를 형성 클레이트의 적어도 긴 변 방향을 따른 측면부의 적대도 한쪽은 모마기되어 있는 것을 특 징으로 하는 액체 방을 토출하는.

경구항 ?

- 제 5 함에 있어서,
- 상기 노을 형성 클레이트는 액체 방울 토출 후에 와이핑 도구에 의해 와이핑 처리되는 것이고,
- 상기 노름 형성 플레이트의 긴 번 방향을 따른 주면부 중의 최초로 상기 와이콩 도구와 접하는 흑의 주면 부가 모대기되어 있는 것을 특징으로 하는 액체 방을 토査 해도.

청구한 8

- 제 6 항 또는 제 7 항에 있어서,
- 상기 노출 형성 클레이트의 긴 변 방향을 따른 양주면부가 모다기되어 있는 것을 혹칭으로 하는 액체 방 을 도움 해도.

성구한 9

- 제 한, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
- 삼기 노를 형성 클레이트는 삼기 펌프부의 압력 햄버를 구성하는 캐버티를 포함하여 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 액체 방을 토출 해도:

청구항 10

제 1 항, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 어느 한 항에 기재된 액체 방을 토출 헤드의 외이핑 방법으로서,

장기 노중 형성 플레이트의 표면에 와이핑 시트를 접촉시키고, 상기 와이핑 시트를 상기 액체 방울 토출 헤드가 액체 방울 토출 마상물에 대해 상대적으로 주시되는 방향으로 상대적으로 이동시켜, 상기 노출 형 성 플레이트의 표면을 와이핑하는 것을 목장으로 하는 액체 방을 토출 헤드의 와이핑 방법.

청구한 11

제 1 항, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 어느 한 항에 기재된 액체 방을 토출 해드와, 상기 액체 방을 토출 헤드의 상기 노출 형성 플레이트의 표면을 와어핑하는 와이퍼 수단을 구비한 것을 목장으로 하는 전자기기.

청구항 12

제 11 항에 있어서,

상기 와이퍼 수단은,

상기 노출 형성 플레이트의 표면에 접촉하여 이것을 외이편하는 외이핑 시트와,

상기 와이핑 시트를 같아 장치한 와이핑 몰라와,

·상기 액체 병을 토출 헤드와 상기 와이핑 클러를 와이핑 방향에 상대적으로 미동시키는 미동 수단을 갖고 있는 것을 특징으로 하는 전자 기기,

청구한 13

제 12 항에 있며서,

상기 이동 수단에 의한 상기 액체 방을 토출 체도의 상대적인 이동의 방향이, 상기 액체 방을 토출 체도 가 액체 방을 토출 대상물에 대해 상대적으로 주사되는 방향만 것을 특징으로 하는 전자 기기

청구한 14

제 12 항 또는 제 13 항에 있어서.

상기 외에관 틀러는 유연재로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 전자 기기.

청구한 15

제 12 항 또는 제 13 항에 있어서.

상기 의미평 몰라는 상기 외미평 방향의 상대적 이동에 대해, 역방향으로 회전하는 것을 목장으로 하는 전자기기

청구한 16

제 「항, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 마느 한 항에 기재된 액체 방을 토출 해도를 복수 사용하며, 할 러 필터의 기판 상에 다수의 필터 소자를 현상하는 액칭 표시 공치의 제조 방법으로서,

상기 복수의 액체 방을 토출 헤드에 각 색의 필터 재료를 도입하고.

상기 복수의 액체 방을 토출 헤드를 상기 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 필터 재료를 선택적으로 토출하여 다수의 상기 필터 소자를 형성하는 것을 특징으로 하는 액칭 표시 장치의 제조 방법

경구항 17

제 1.항, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 이노 한 항에 기재된 액체 방을 토출 헤드를 복수 사용하며, 기 판 상익 다수의 화소 픽셀에 각각 및 발광충을 형성하는 유가 및 장치의 제조 방법으로서,

상기 복수의 액체 방을 토출 헤드에 각 책의 발광 재료를 모입하고,

상기 복수의 액체 방을 토출 체도를 상기 키판에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 발광 제료를 선택적으로 토출하며 다수의 상기 EL 발광총을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 EL 장치의 제조 방법

청구항 18

제 1 항, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 어느 한 항에 기재된 액체 방을 토출 헤드를 복수 사용하여, 전 극 강에 다수의 형광체를 형성하는 전자 방출 장치의 제조 방법으로서,

삼기 복수의 액체 방을 토출 해드에 각 색의 현광 재료를 도입하고,

상기 복수의 액체 방을 토출 해도를 삼기 전국에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 형광 재료읍 선택적으로 토출하여 다수의 상기 형광채를 형성하는 것을 특징으로 하는 전자 방출 장치의 제조 방법,

청구한 19

제 1 항, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 대는 한 항에 기재된 액체 방을 토출 해드를 복수 사용하며, 배면 기판 정의 다수의 오목부에 각각 형관체를 형성하는 PDP 장치의 제조 방법으로서,

상기 복수의 액체 방울 토출 해드에 각 책의 형광 재료를 모일하고,

상기 복수의 액체 방을 토출 헤드를 상기 배면 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 현광 재료를 선택

'적으로 토출하여 다수의 상기 험광체를 형성하는 것을 특징으로 하는 PDP 장치의 제조 방법,

\$4.228H: 20

- 제 1 항, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 머느 한 항에 기재된 액체 방을 토출 해드를 복수 사용하여, 전 국 상의 다수의 오목부에 영동체를 형성하는 전기 영동 표시 장치의 제조 방법으로서,
- 상기 복수의 액체 방울 토출 해드에 각 색의 영동 재료를 도입하고,
- 상기 복수의 액체 방울 토출 헤드를 상기 전국에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 영통체 재료를 선택적 으로 토출하며 다수의 상기 영통체를 형성하는 것을 특징으로 하는 전기 영통 표시 장치의 제조 방법.

청구항 21

- 제 1 항, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 어느 한 항에 기재된 액체 방을 토출 해드출 복수 사용하며, 가판 상에 다수의 필터 소지를 배열하며 미무어지는 털러 필터를 제조하는 털러 필터의 제조 방법으로서, 상기 복수의 액체 방울 토출 해드에 각 색의 필터 제료를 도입하고,
- 장기 복수의 액체 방울 토출 해도를 삼기 기관에 대해 상대적으로 주사하고, 삼가 필터 재료를 선택적으로 토출하여 다수의 삼기 필터 소지를 형성하는 것을 복장으로 하는 멀러 필터의 제조 방법,

청구화 22

- 제 21 항에 있어서,
- 성기 다수의 필터 소자는 상기 기판 상에 설치된 봄복 형상의 방크에 의해 형성한 오용부터 주용되며 있고,
- 상기 필터 소자를 형성하기 전에,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 헤드에 빵크 재료를 도입하고,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 해도를 삼기 기판에 대해 상대적으로 추시하고, 상기 뻥크 재료를 선택적으로 토출하여 상기 뻥크를 형성하는 것을 특징으로 하는 컬러 필터의 제조 방법,

경구방 23

- 제 22 항에 있어서.
- 상기 단수의 필터 소자 및 상기 뱅크를 피복하는 오버코트막이 형성되어 있고,
- 상기 필터 소자를 형성한 후에,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 해도에 투광성의 고팅 재료를 도입하고,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 해도를 상거 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 교림 재료를 선택적으로 토출하여 삼기 오대교트막을 형성하는 것을 복장으로 하는 컴권 필터의 제조 방법.

청구화 24

- 제 「함, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 머느 한 항에 기재한 액체 방을 토출 해드를 복수 사용하며, E. 발광들을 포함하는 다수의 최소 픽셀을 기판 상에 배달하며 미루이지는 유기 E.의 제조 방법으로서
- 상기 복수의 액체 방을 토홀 헤드에 각 책의 발광 재료를 도입하고,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 해도를 삼기 기판에 대해 상대적으로 주사하고, 삼기 발광 제료를 선택적으로 토출하다 다수의 상기 EL 발광증을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 EL의 제조 방법,

청구항 25

- 제 24 항에 있어서,
- 장가 다수의 EL 발활층은 상기 기관 상에 출치된 볼륨 혈상의 병교에 의해 형성한 오루트에 수용되어 있 고,
- 상기 티 발광총을 형성하기 전에,
- 상기 복수의 액체 방울 토출 헤드에 뱅크 재료를 모입하고,
- '상기 복수의 액체 방을 토출 해도를 상기 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 병크 재료를 선택적으로 토출하며 상기 병크를 형성하는 것을 목장으로 하는 유기 많의 제조 방법.

청구항 26

- 제 25 할에 있어서.
- 상기 다수의 EL 발광총과 상기 기판 사이에는, 상기 EL 발광총에 대용하여 다수의 화소 전국이 형성되어 있고,
- 상기 병크를 형성하기 전에,
- 상기 목수의 액체 방울 토출 헤드에 액상 전국 재료를 도입하고,
- 상기 복수의 액체 방울 토출 해도를 상기 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 액상 전국 재료를 선택

적으로 토출하며 다수의 상기 화소 전국을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 요의 제조 방법.

청구한 27

- 제 26 항에 있어서,
- 삼기 다수의 티 발광층 및 상기 뱅크를 덮도록 대향 전국이 형성되어 있고,
- 상기 단 발광충을 형성한 호에,
- 상기 복수의 액체 방울 토舎 헤드에 액상 전극 재료를 도입하고,
- 상기 복수의 액체 방울 토출 헤드를 상기 기판에 대해 상대적으로 주사하고, 상기 액상 전국 재료를 선택 적으로 토출하며 상기 대항 전국을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 묘의 제조 방법.

성구한 26

- 제 1 항, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 어느 한 항에 기재된 액체 방울 토출 해드를 복수 사용하여, 2개의 기판 사이에 미소한 셈 검을 구성하도록 다수의 입자 형상의 스페이서를 형성하는 스페이서 형성 방법으로서,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 헤드에 스페이서를 구성하는 입자 재료를 도입하고,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 해드를 적어도 한쪽의 상기 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 입자 재 료를 선택적으로 토출하여 상기 기판 상에 상기 스페이서를 형성하는 것을 특징으로 하는 스페이서 형성 방법:

청구한 29

- 제 1 항, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 총 너느 한 항에 기재된 액체 방을 토을 해드를 복수 사용하여, 기 판 상에 금속 배선을 형성하는 금속 배선 형성 방법으로서,
- 상기 복수의 액체 방울(토출 헤트에 액상 금속 재료를 도입하고,
- 성기 복수의 액체 방울 토출 헤드를 삼기 기관에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 액상 급속 재료를 선택 적으로 토출하며 상기 금속 배선을 형성하는 것을 특징으로 하는 금속 배선 형성 방법.

청그한 3

- 제 나 함, 제 2 항, 제 5 항, 제 7 항 중 어느 한 항에 기재된 액제 방을 토출 해도를 복수 사용하여, 기관 상에 다수의 마이크로 랜즈를 활성하는 랜즈 형성 방법으로서,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 해도에 벤츠 재료를 도입하고,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 해도를 상기 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 렌즈 재료를 선택적으로 토출하여 다수의 상기 마이크로 렌즈를 청성하는 것을 특징으로 하는 렌츠 형성 방법.

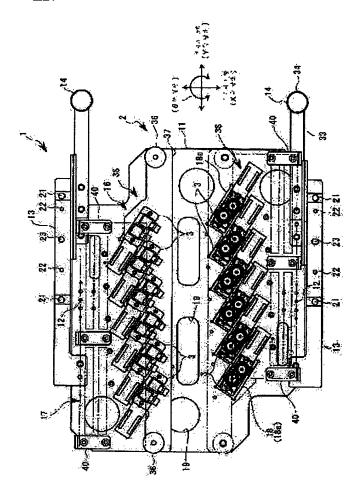
전 **교육**) 기

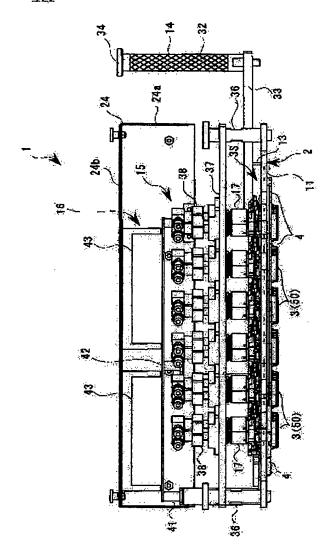
- 제 기합, 제 2 항, 제 6 항, 제 2 항 중 어느 한 항에 기재된 액체 방을 토출 헤드를 복수 사용하며, 가 판 상에 임의 형상의 레자스트를 형성하는 래지스트 형성 방법으로서,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 헤드에 레지스트 재료를 도입하고,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 해도를 상기 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 레지스트 재료를 전략 적으로 토출하며 상기 레지스트를 형성하는 것을 특징으로 하는 레지스트 형성 방법.

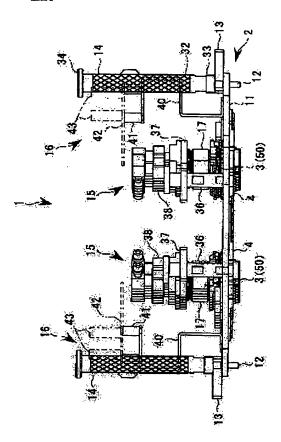
정구한 32

- 제 1 항, 제 2 항, 제 6 항, 제 7 항 중 어느 한 항에 기재된 액체 방을 토출 해드를 복수 사용하여, 기 판 상에 다수의 광확산체를 형성하는 광확산체 형성 방법으로서,
- 상기 복수의 액체 방을 토출 헤드에 광확산 재료를 도입하고,
- 상기 복수의 액체 방을 토뿔 헤드를 상기 기판에 대해 상대적으로 주시하고, 상기 광확산 지료를 선택적으로 토뿔하며 다수의 상기 광확산체를 형성하는 것을 특징으로 하는 광확산체 형성 방법,

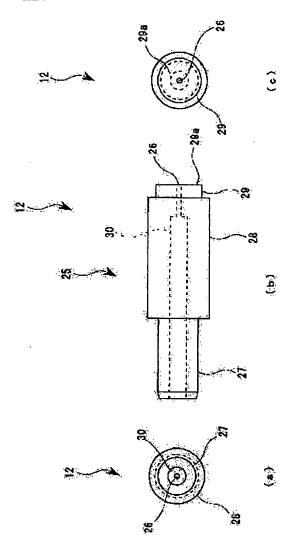
£₩.



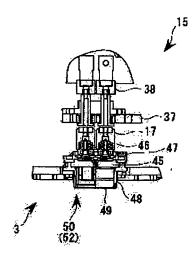




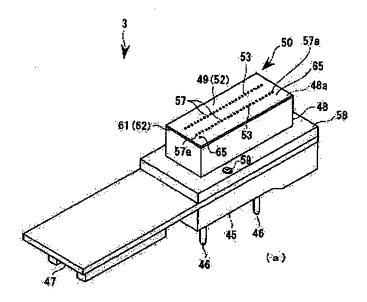


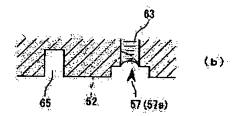


<u>£05</u>

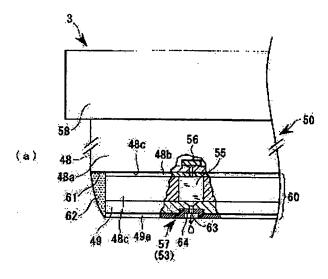


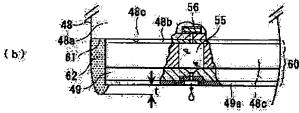


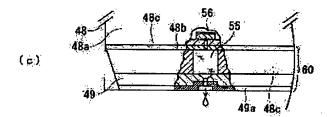


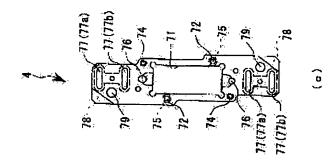


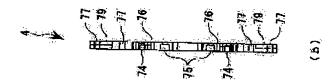


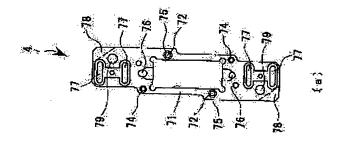


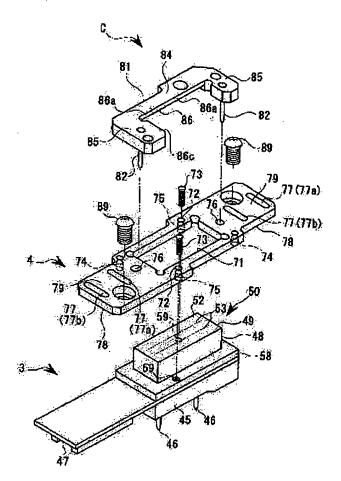


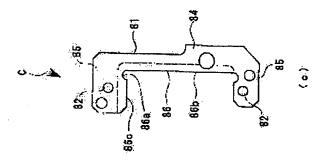


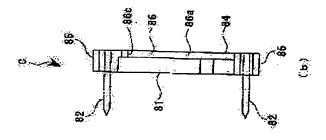


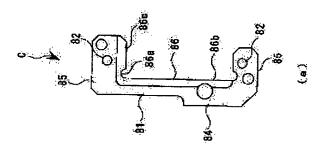




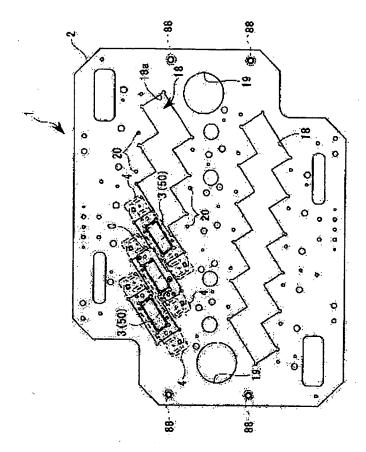




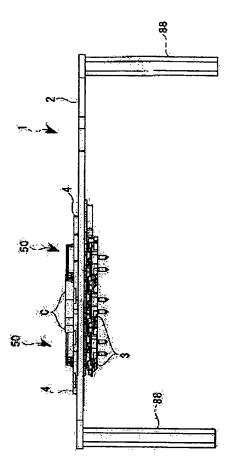


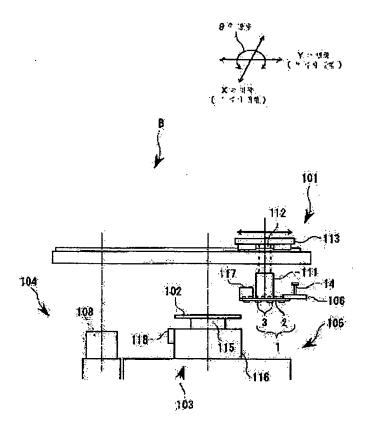


<u> 5011</u>

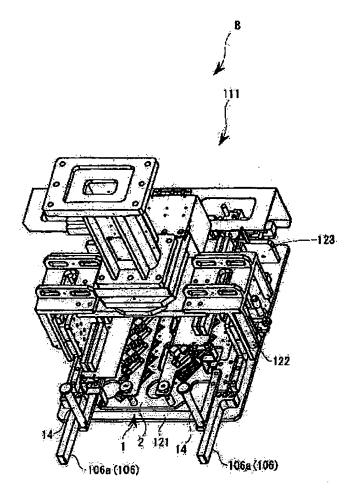


5012

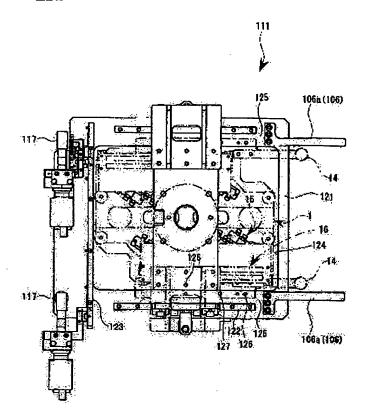




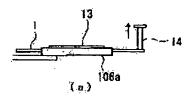


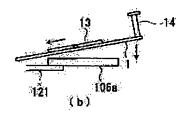


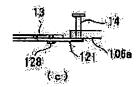
<u> 5015</u>

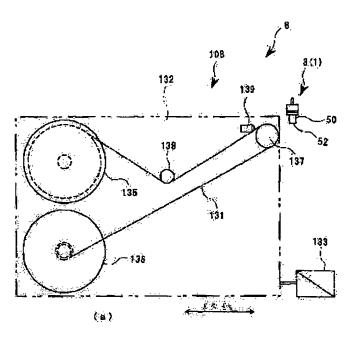


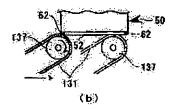




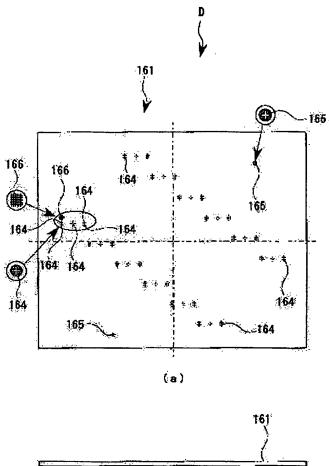


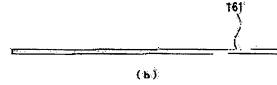




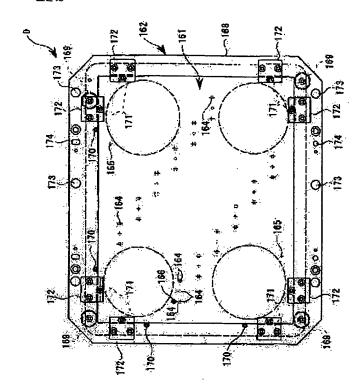


<u> 5018</u>

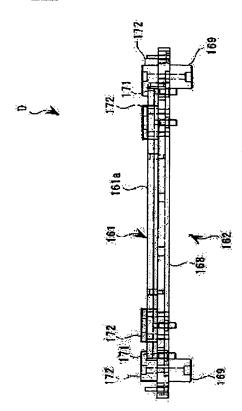




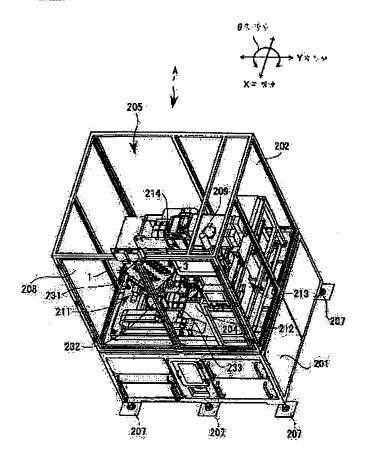
<u><u> 5</u>019</u>



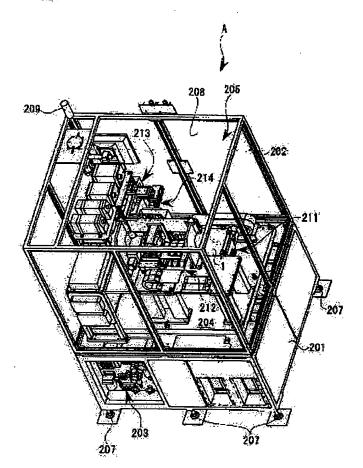
*502*0



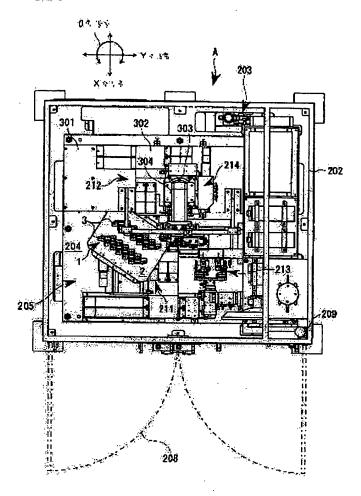
5021



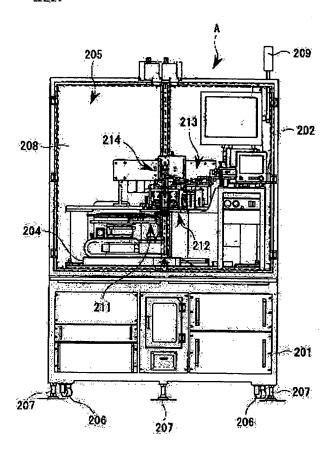




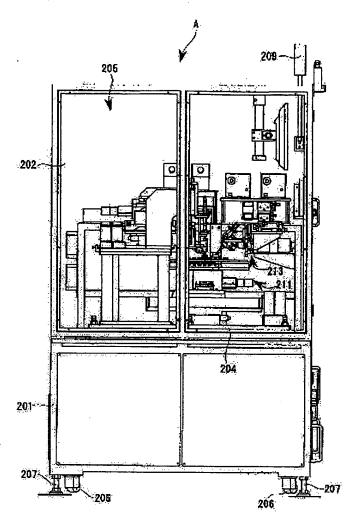
*5.0*123



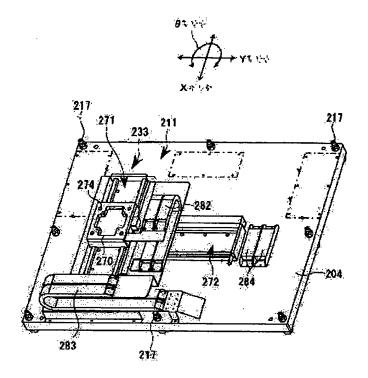
£024



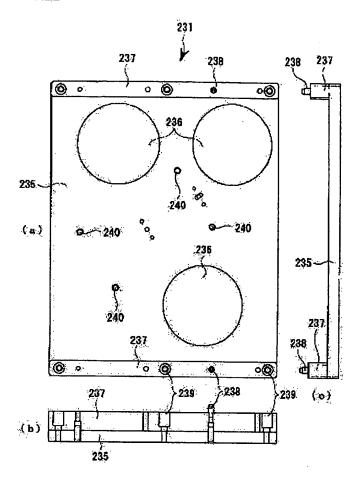
*£02*5



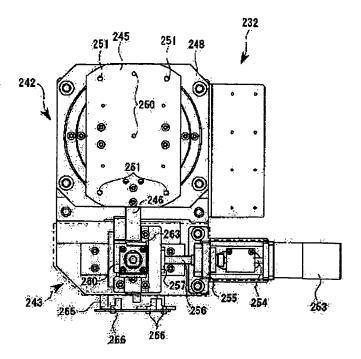
*502*3



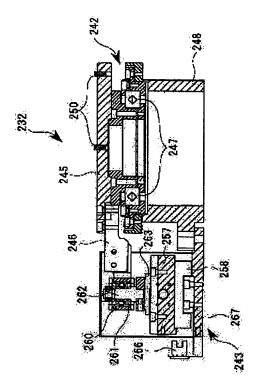
5027

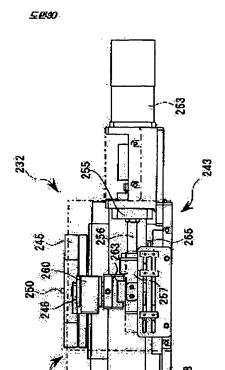


5028

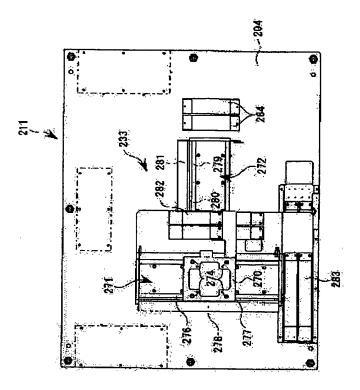


*502*9

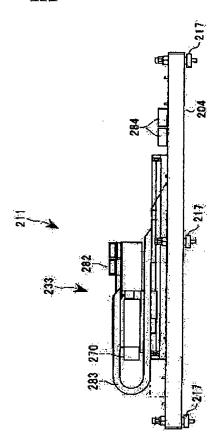


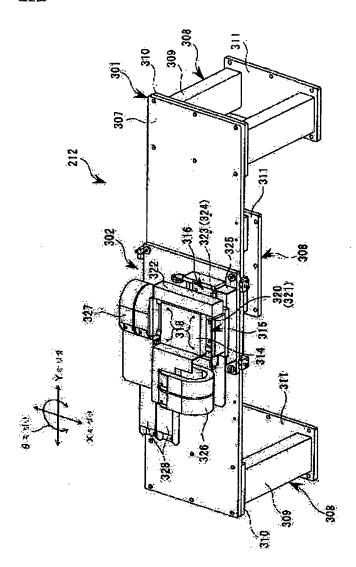


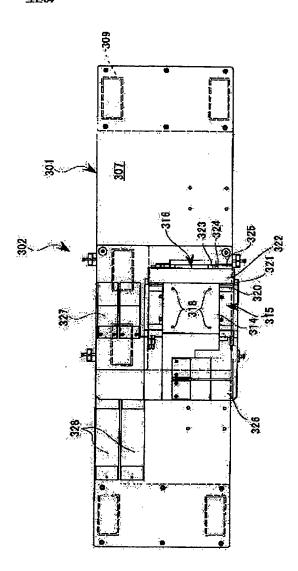
도만31

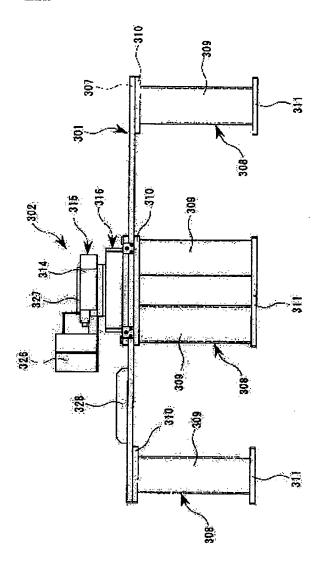


<u> 5832</u>

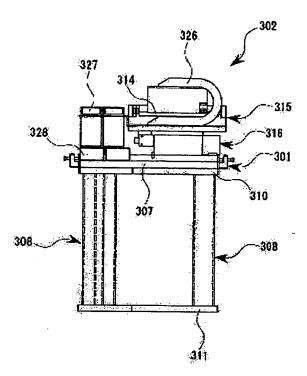




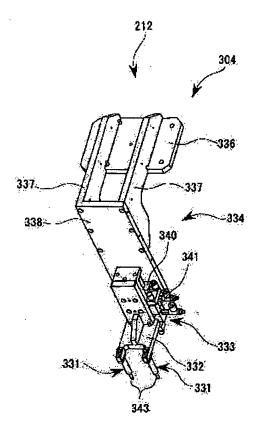




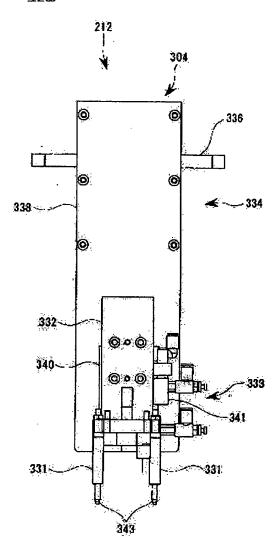
<u><u></u>£838.</u>



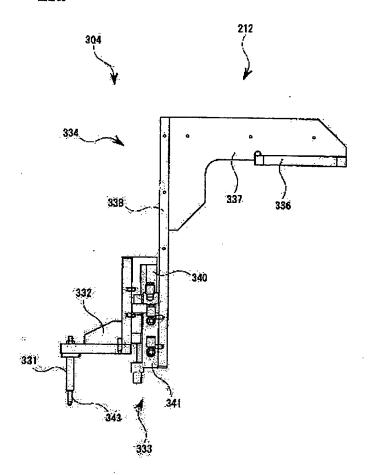
*<u><u> 5</u>89*7</u>

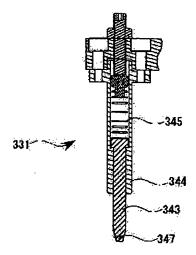




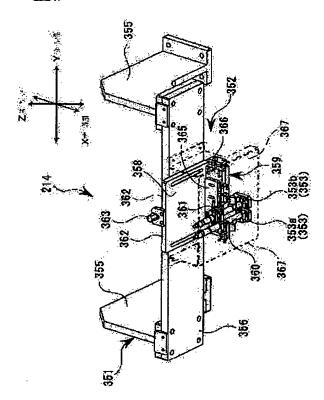


5.030

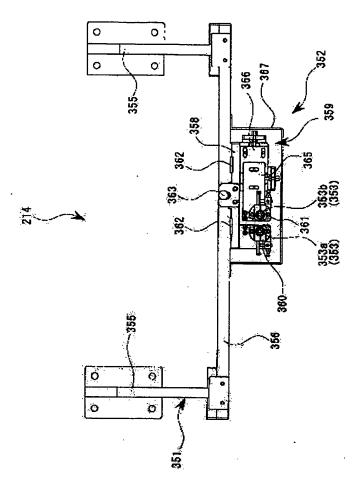




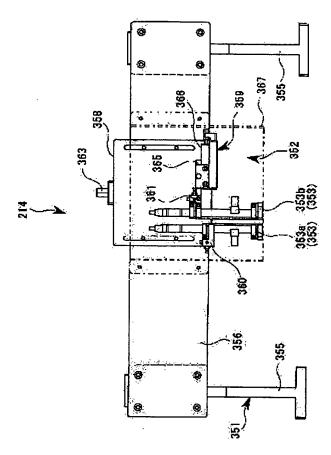
£841



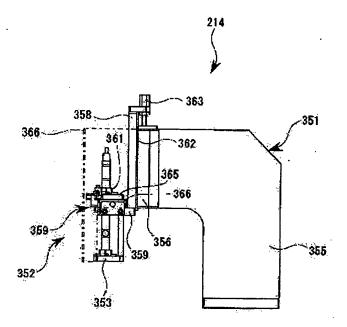
<u> 5042</u>

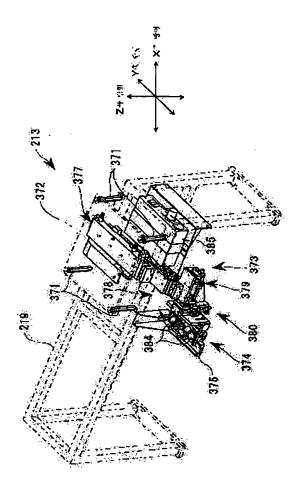


££43

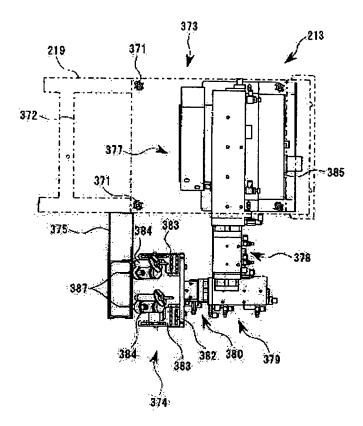


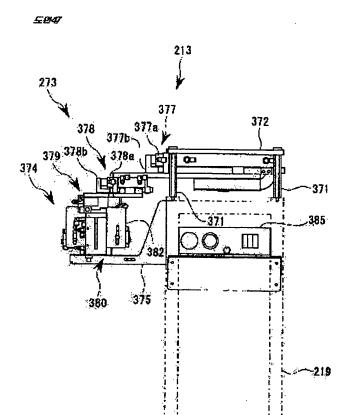
<u> 5044</u>

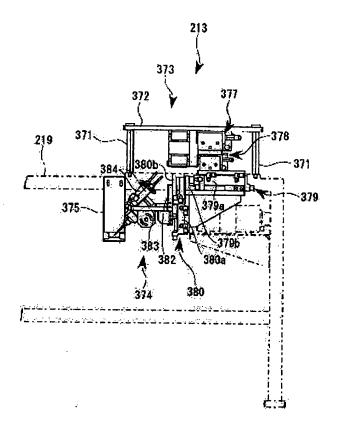




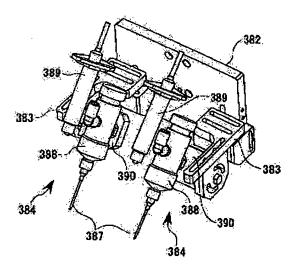
5.048





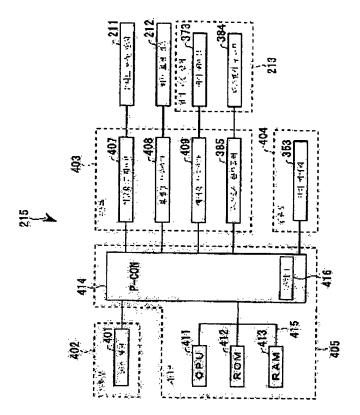


<u> 5049</u>

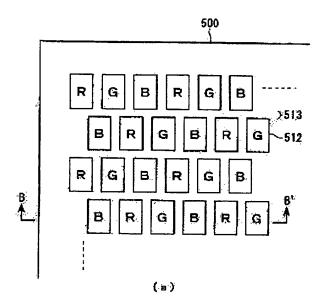


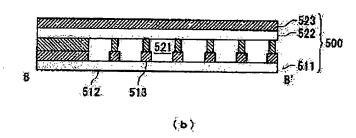
89-78

*도05*0

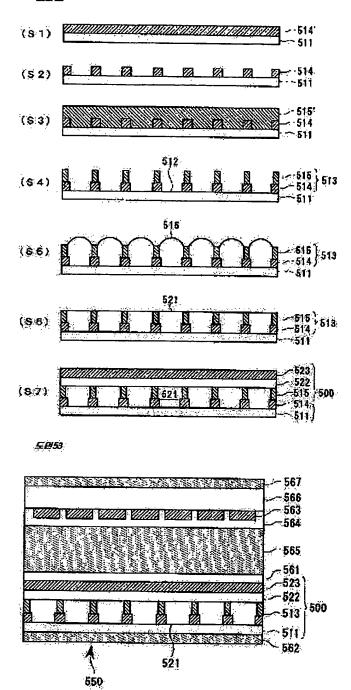


<u> 5051</u>

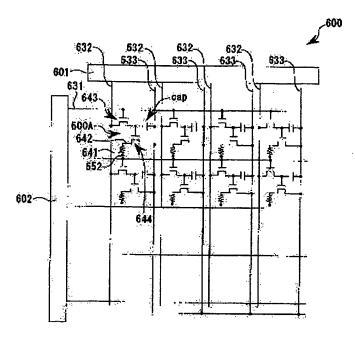




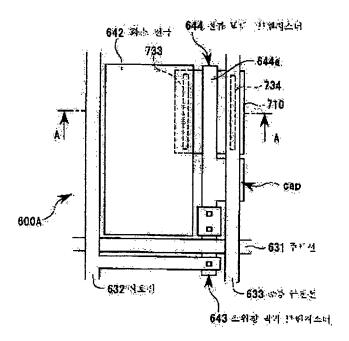
5852



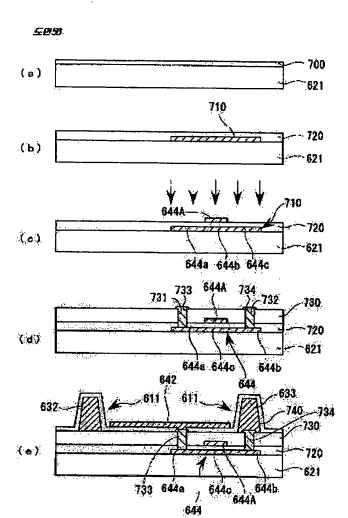
<u> 5</u>054



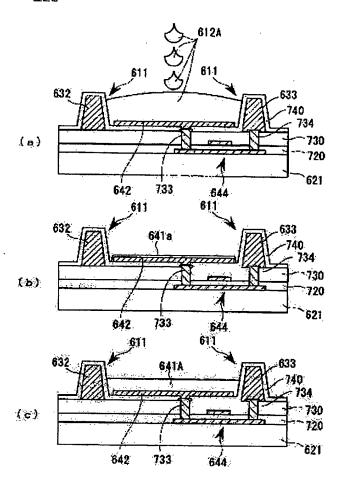
££55

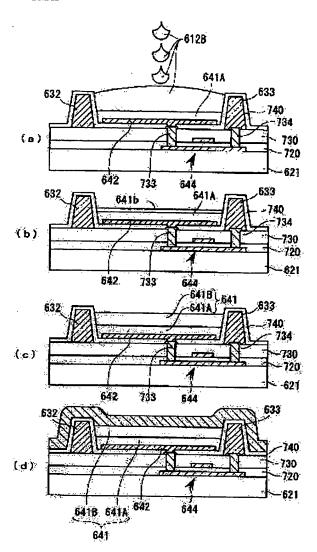


89-82

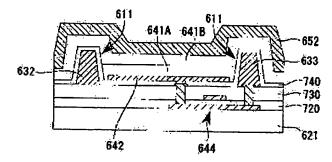


<u> 50</u>5

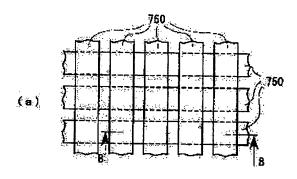


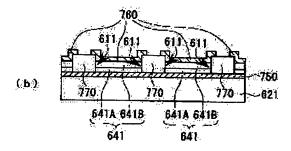


5.0159

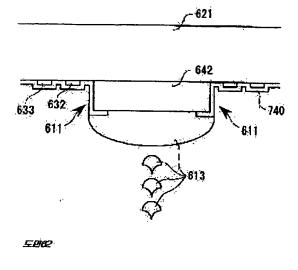


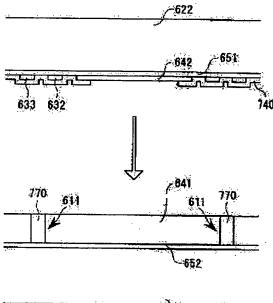
5260





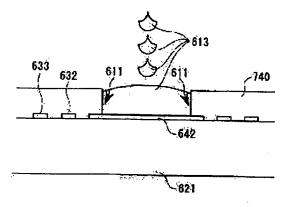




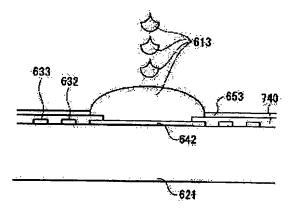


621

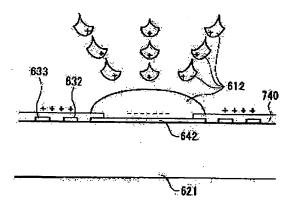
*도만8*3



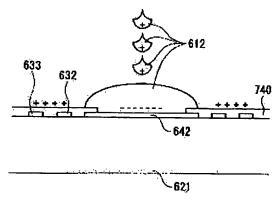
5264



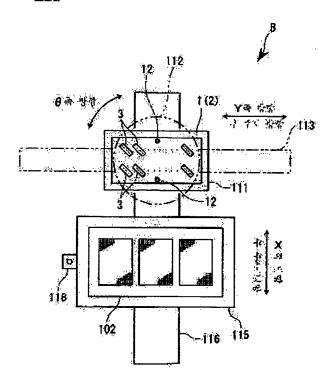
*⊊₽6*5







<u> 5007</u>



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.